

Power Systems

9040-MR9 のメモリー・モジュール



お願い

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、[v ページの『安全上の注意』](#)、[81 ページの『特記事項』](#)、「*IBM Systems Safety Notices*」(G229-9054)、および「*IBM Environmental Notices and User Guide*」(Z125-5823)に記載されている情報をお読みください。

本製品およびオプションに電源コード・セットが付属する場合は、それぞれ専用のものになっていますので他の電気機器には使用しないでください。本体機器提供後に、追加で電源コード・セットが必要となった場合は、補修用の取扱いとなります。

本書は、POWER9™ プロセッサを搭載した IBM® Power Systems サーバーおよびすべての関連モデルに適用されます。

お客様の環境によっては、資料中の円記号がバックスラッシュと表示されたり、バックスラッシュが円記号と表示されたりする場合があります。

原典：

Power Systems
Memory modules for the 9040-MR9

発行：

日本アイ・ビー・エム株式会社

担当：

トランスレーション・サービス・センター

© Copyright International Business Machines Corporation 2018, 2020.

目次

安全上の注意.....	v
メモリー・モジュール.....	1
メモリー・モジュールの取り付け.....	1
メモリー・モジュールを取り付けるためのシステムの準備.....	1
メモリー・モジュールの取り付け.....	8
メモリー・モジュールの取り付け後に操作を行うためのシステムの準備.....	9
システムでのメモリー・モジュールの取り外しおよび再取り付け.....	14
システムの準備.....	14
メモリー・モジュールの取り外し.....	22
メモリー・モジュールの再取り付け.....	24
操作を行うためのシステムの準備.....	25
システムでのメモリー・モジュールの差し込み規則.....	29
システムからのメモリー・モジュールの永続的な取り外し.....	30
メモリー・モジュールを永続的に取り外すためのシステムの準備.....	30
システムからのメモリー・モジュールの永続的な取り外し.....	37
メモリー・モジュールの永続的な取り外し後に操作を行うためのシステムの準備.....	38
メモリー・ライザー.....	43
メモリー・ライザーの取り付け.....	43
メモリー・ライザーを取り付けるためのシステムの準備.....	43
メモリー・ライザーの取り付け.....	49
メモリー・ライザーの取り付け後に操作を行うためのシステムの準備.....	51
システムでのメモリー・ライザーの取り外しおよび再取り付け.....	55
システムの準備.....	55
メモリー・ライザーの取り外し.....	62
メモリー・ライザーの再取り付け.....	64
操作を行うためのシステムの準備.....	66
システムからのメモリー・ライザーの永続的な取り外し.....	70
メモリー・ライザーを永続的に取り外すためのシステムの準備.....	70
システムからのメモリー・ライザーの永続的な取り外し.....	75
メモリー・ライザーの永続的な取り外し後に操作を行うためのシステムの準備.....	77
特記事項.....	81
IBM Power Systems サーバーのアクセシビリティ機能.....	82
商標.....	83
プライバシー・ポリシーに関する考慮事項.....	83
電波障害規制特記事項.....	84
クラス A 表示.....	84
クラス B 表示.....	87
使用条件.....	89

安全上の注意

安全上の注意は、このガイド全体を通じて記載されています。

- **危険**の注記は、人間に致命的または極めて危険な損傷を与える可能性のある状態について注意を促します。
- **注意**の注記は、何らかの状況が原因の、人間に危険な損傷を与える可能性のある状態について注意を促します。
- **重要**の注記は、プログラム、装置、システム、あるいはデータに損傷を与える可能性があることを示します。

ワールド・トレードの安全上の注意

国によっては、製品資料に記載される安全上の注意を自国語で提示するよう要求しています。この要求がお客様の国に適用される場合は、製品に付属の資料パッケージ (印刷された資料または DVD で、あるいは製品の一部として) に安全上の注意についての文書が含まれます。この文書には、英語原典に準拠した、各国語による安全上の注意が記載されています。この製品の取り付け、操作、または保守のために英語の資料をご使用になる場合は、まず、関連している安全上の注意についての文書をよくお読みください。また、英語版資料の安全上の注意が明確に理解できない場合も、必ずこの文書を参照してください。

安全上の注意についての文書の差し替え版または追加のコピーについては、IBM ホットライン (1-800-300-8751) に連絡して入手することができます。

レーザーに関する安全上の注意

IBM サーバーは、レーザーまたは LED を使用する、光ファイバー・ベースの I/O カードまたはフィーチャーを使用することができます。

レーザーに関する準拠

IBM サーバーは、IT 装置ラックの内部または外部に取り付けることができます。



危険: システムまたはその周辺で作業をする場合は、以下の予防措置を確認してください。

電源ケーブルや電話線、通信ケーブルからの電圧および電流は危険です。感電を防ぐために次の事項を守ってください。

- IBM から電源コードが供給されている場合は、その電源コードのみを使用して当装置を電源に接続します。IBM から供給された電源コードは、他の製品には使用しないでください。
- 電源装置アセンブリを開いたり、保守しないでください。
- 雷雨の間はケーブルの接続や切り離し、または本製品の設置、保守、再構成を行わないでください。
- この製品は複数の電源コードを備えていることがあります。危険な電圧をすべて除去するには、すべての電源コードを取り外してください。
 - AC 電源では、すべての電源コードをそれぞれの AC 給電部から切り離します。
 - DC 電力配分パネル (PDP) 付きのラックでは、PDP へのお客様の DC 電源を切断してください。
- 製品に電源を接続する際には、すべての電源ケーブルが適切に接続されていることを確認します。
 - AC 電源付きのラックでは、すべての電源コードを正しく配線され接地されたコンセントに接続します。電源コンセントから供給される電圧と相回転がシステムの定格銘板に従っていることを確認します。
 - DC 電力配分パネル (PDP) 付きのラックでは、お客様の DC 電源を PDP へ接続します。DC 電源および DC 電源帰線を接続する際に、必ず、適切な極性が使用されていることを確認してください。

- ・ ご使用の製品に接続するすべての装置を、正しく配線されたコンセントに接続してください。
- ・ シグナル・ケーブルの接続または切り離しは可能なかぎり片手で行ってください。
- ・ 火災、水害、または建物に構造的損傷の形跡が見られる場合は、どの装置の電源もオンにしないでください。
- ・ 考えられる危険な状態がすべて修正されるまで、マシンへの電力をオンに切り替えようとしないでください。
- ・ 電気に関する安全上の問題が存在することを前提としてください。サブシステムの取り付け手順時に指定された導通、接地、および電源のチェックをすべて実行して、そのマシンが安全要件を満たしていることを確認してください。
- ・ なんらかの危険な状態が存在する場合は、検査を続行しないでください。
- ・ 装置のカバーを開ける前に、取り付けおよび構成の手順で別途指示されている場合を除き、接続されている AC 電源コードを切り離し、ラック電力配分パネル (PDP) 内の該当する回路ブレーカーの電源をオフにして、すべての通信システム、ネットワーク、およびモデムを切り離します。



危険:

- ・ ご使用の製品または接続されたデバイスの取り付け、移動、またはカバーの取り外しを行う場合には、次の手順に従ってケーブルの接続および取り外しを行ってください。

ケーブルの切り離し手順:

1. すべての電源をオフにします (別に指示される場合を除く)。
2. AC 電源では、コンセントから電源コードを取り外します。
3. DC 電力配分パネル (PDP) 付きのラックでは、PDP 内の回路ブレーカーの電源をオフにして、お客様の DC 電源から電力を除去します。
4. シグナル・ケーブルをコネクタから取り外します。
5. すべてのケーブルをデバイスから取り外します。

ケーブルの接続手順:

1. すべての電源をオフにします (別に指示される場合を除く)。
2. すべてのケーブルをデバイスに接続します。
3. シグナル・ケーブルをコネクタに接続します。
4. AC 電源では、電源コードをコンセントに接続します。
5. DC 電力配分パネル (PDP) 付きのラックでは、お客様の DC 電源からの電力を回復し、PDP 内の回路ブレーカーの電源をオンにします。
6. デバイスの電源をオンにします。

鋭利な先端の部品やジョイントがシステムの中や周囲に存在している可能性があります。機器を取り扱う際には、指を切ったり、こすったり、挟んだりしないように注意してください。(D005)

(R001 パート 2 の 1):



危険: IT ラック・システムやその周辺で作業をする場合は、以下の予防措置を確認してください。

- ・ 重量のある装置の場合、取り扱いを誤ると身体傷害または設備の損傷を引き起こす可能性があります。
- ・ ラック・キャビネットのレベル・パッドは必ず下げておきます。
- ・ スタビライザー・ブラケットがある場合は、必ずラック・キャビネットに取り付けてください。ただし、地震オプションを取り付ける場合は除きます。
- ・ 釣り合いがとれていない機械的荷重による危険な状態を避けるため、最も重いデバイスを常に、ラック・キャビネットの下部に取り付けます。必ず、サーバーおよびオプション・デバイスはラック・キャビネットの下部側から取り付けてください。
- ・ ラック・マウント型デバイスを柵やワークスペースとして使用しないでください。ラックに搭載された装置の上にものを載せないでください。また、ラックに取り付けられた装置に寄りかかっ

たり、身体を安定させるため (はしごから作業を行うときなど) にそれらの装置を使用したりしないでください。



- 安定度の危険:
 - ラックがひっくり返って、重傷を引き起こす可能性があります。
 - ラックを取り付け位置に広げる前に、設置手順を読んでください。
 - 取り付け位置にマウントされているスライド・レールが装着済みの装置に負荷をかけないでください。
 - スライド・レールが装着済みの装置を取り付け位置に入れたままにしないでください。
- 各ラック・キャビネットには複数の電源コードが付属していることがあります。
 - AC 電源付きのラックでは、保守作業中に電源を切り離す指示がある場合は、ラック・キャビネット内のすべての電源コードを必ず取り外してください。
 - DC 電力配分パネル (PDP) 付きのラックでは、保守作業中に電源を切断するよう指示された場合、システム装置 (単数または複数) への電力を制御する回路ブレーカーをオフにするか、またはお客様の DC 電源を切断してください。
- ラック・キャビネット内のすべてのデバイスは、同一ラック・キャビネットに取り付けられている電源デバイスに接続します。あるラック・キャビネットに取り付けられているデバイスの電源コードを、別のラック・キャビネットにある電源デバイスに接続しないでください。
- 正しく配線されていない電源コンセントは、システムまたはシステムに接続されたデバイスの金属部品に危険な電圧をかける可能性があります。感電を避けるためにコンセントが正しく配線および接地されていることの確認は、お客様の責任で行ってください。(R001 パート 2 の 1)

(R001 パート 2 の 2):



注意:

- ラック内部の温度が、すべてのラック・マウント型デバイスに対する製造者推奨の周辺温度を超えるようなラック内には、装置を取り付けしないでください。
- 空気の流れが妨げられているラック内には、装置を取り付けしないでください。装置内で空気の流れるために使用される装置のいずれかの側面、前面、または背面で、空気の流れが妨げられたり減速されたりしないようにしてください。
- 回路の過負荷によって電源配線や過電流保護が破損しないように、電源回路への機器の接続には十分注意してください。ラックに正しく電源を接続するには、ラック内の機器の定格ラベルで、電源回路の総消費電力を確認してください。
- (引き出し式ドロワーの場合。) ラック・スタビライザー・ブラケットがラックに取り付けられていない場合や、ラックが床にボルトで留められていない場合、ドロワーやフィーチャーを引き出したり、取り付けたりしないでください。一度に複数のドロワーを引き出さないでください。一度に複数のドロワーを引き出すと、ラックが不安定になる可能性があります。



- (固定式ドロワーの場合。) このドロワーは固定ドロワーなので、製造元の 指定がない限り、保守のために動かさないでください。 ラックからドロワーの一部または全部を引き出そうとすると、ラックが不安定になったり、ドロワーがラックから落下する可能性があります。(R001 パート 2 の 2)



注意: ラック・キャビネット内の上の方の位置からコンポーネントを取り外すと、再配置中のラックの安定性が改善されます。 格納されたラック・キャビネットを部屋または建物内で再配置するときは必ず、以下の一般ガイドラインに従ってください。

- ラック・キャビネットの上部から順に装置を取り外すことにより、ラック・キャビネットの重量を減らします。 可能な場合は、ラック・キャビネットを納品時のラック・キャビネットの構成に復元します。 この構成がわからない場合は、以下の手順を実行する必要があります。
 - 32U 位置以上にあるすべてのデバイスを取り外します。
 - 最も重いデバイスがラック・キャビネットの下部に取り付けられていることを確認します。
 - 受け取った構成で特に許可されていない限りは、ラック・キャビネット内で 32U のレベルより下に取り付けられたデバイス間には空の U レベルがない、またはほとんどないようにしてください。
- 再配置しているラック・キャビネットが、一組のラック・キャビネットの一部である場合は、そのスイートからラック・キャビネットを切り離します。
- 再配置するラック・キャビネットに取り外し可能なアウトリガーが取り付けられている場合は、アウトリガーを再配置してから、キャビネットを再配置する必要があります。
- 通る予定の経路を検査して、障害になる可能性があるものを取り除きます。
- 選択する経路が、搭載されたラック・キャビネットの重量を支えることができるか検査します。 搭載されたラック・キャビネットの重量については、ラック・キャビネットに付属の資料を参照してください。
- すべてのドアの開口部が少なくとも 760 x 2083 mm 以上であることを確認します。
- すべてのデバイス、シェルフ、ドロワー、ドア、およびケーブルが安定していることを確認します。
- 4 つのレベル・パッドが最も高い位置に上がっていることを確認します。
- 移動時にスタビライザー・ブラケットがラック・キャビネットに取り付けられていないことを確認します。
- 傾斜が 10 度を超えるスロープは使用しないでください。
- ラック・キャビネットが新しい場所に置かれたら、次の手順を実行します。
 - 4 つのレベル・パッドを下げます。
 - ラック・キャビネット上にスタビライザー・ブラケットを取り付けるか、地震環境ではラックを床にボルトで留めます。
 - ラック・キャビネットからデバイスを取り外してあった場合は、ラック・キャビネットの最も低い位置から最も高い位置へと格納していきます。
- 長距離の移動が必要な場合は、ラック・キャビネットを納品時のラック・キャビネットの構成に復元します。 ラック・キャビネットを元の梱包材、またはそれと同等のもので梱包します。 また、レベル・パッドを下げて、キャスターをパレットから離れるように持ち上げ、ラック・キャビネットをパレットにボルトで止めます。

(R002)

(L001)





危険：このラベルが貼られているコンポーネントの内部には、危険な電圧、強い電流が流れています。このラベルが付いているカバーまたはバリアは開けないでください。(L001)

(L002)

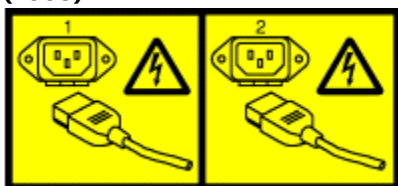


危険：ラック・マウント型デバイスを棚やワークスペースとして使用しないでください。ラックに搭載された装置の上にものを載せないでください。また、ラックに取り付けられた装置に寄り掛かったり、(はしごに乗って作業している場合などに) 体の位置を安定させるためにそれらの装置を使用したりしないでください。安定度の危険:

- ・ラックがひっくり返って、重傷を引き起こす可能性があります。
- ・ラックを取り付け位置に広げる前に、設置手順を読んでください。
- ・取り付け位置にマウントされているスライド・レールが装着済みの装置に負荷をかけないでください。
- ・スライド・レールが装着済みの装置を取り付け位置に入れたままにしないでください。

(L002)

(L003)



または



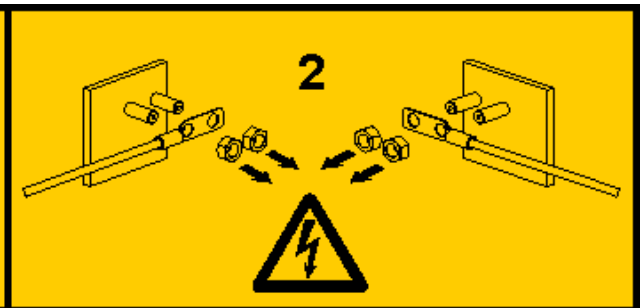
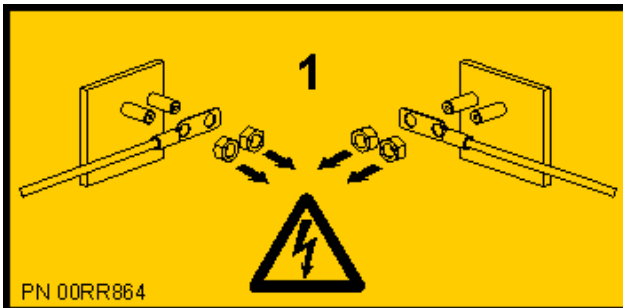
または



または



または



危険: 複数の電源コード。この製品は複数の AC 電源コードや複数の DC 電源ケーブルを備えていることがあります。危険な電圧をすべて除去するために、すべての電源コードと電源ケーブルを切り離してください。(L003)

(L007)



注意: 近くに高温になる部品が存在します。(L007)

(L008)



注意: 近くに危険な可動部品があります。(L008)

すべてのレーザーは、クラス 1 のレーザー製品について規定している米国の保健社会福祉省連邦規則 21 副章 J (DHHS 21 CFR Subchapter J) の要件に準拠していることが認証されています。米国以外の国では、レーザーは、クラス 1 レーザー製品として IEC 60825 に準拠していることが認証されています。レーザー認証番号および承認情報については、各部品のラベルをご覧ください。



注意: この製品には、クラス 1 のレーザー製品である CD-ROM ドライブ、DVD-ROM ドライブ、DVD-RAM ドライブ、またはレーザー・モジュールの各デバイスのうち 1 つ以上が含まれていることがあります。次の情報に注意してください。

- カバーを外さないこと。カバーを取り外すと有害なレーザー光を浴びることがあります。この装置の内部には保守が可能な部品はありません。
- 本書に記述されている以外の手順、制御または調節を行うと有害な光線を浴びることがあります。

(C026)



注意: データ処理環境には、クラス 1 のパワー・レベルより高いレベルで作動するレーザー・モジュールを備えるシステム・リンク上で伝送する装置が含まれることがあります。この理由から、光ファイバー・ケーブルの先端、またはコンセントの差込口を覗き込まないでください。光ファイバーの導通を確認するために、切断された光ファイバーの一方の端に明るい光を入れ、もう一方の端を覗き込んでも目に損傷を与えない可能性はありますが、このやり方は潜在的に危険です。そのため、一方の端に明るい光を入れ、もう一方の端を覗き込んで光ファイバーの導通を確認することはお勧めしません。光ファイバー・ケーブルの導通を検査するには、光学式光源および電力メーターを使用してください。(C027)



注意: この製品には、クラス 1M のレーザーが含まれています。光学装置を用いて直接見ないでください。(C028)



注意: 一部のレーザー製品には、クラス 3A またはクラス 3B のレーザー・ダイオードが組み込まれています。次の情報に注意してください。

- カバーを開くとレーザー光線の照射があります。
- 光線を見つめたり、光学装置を用いて直接見たり、光線を直接浴びることは避けてください。

(C030)

(C030)



注意: このバッテリーにはリチウムが含まれています。爆発することがありますので、バッテリーを火中に入れたり、充電したりしないでください。

次の行為は絶対にしないでください。

- 水に投げ込む、あるいは浸す
- 100°C を超えて加熱
- 修理または分解

IBM 承認の部品のみと交換してください。バッテリーのリサイクルまたは廃棄については、地方自治体の条例に従ってください。米国では、IBM がこのバッテリーの回収プロセスを設けています。詳しくは、1-800-426-4333 にお問い合わせください。お問い合わせの前に、このバッテリー・ユニットの IBM 部品番号をご用意ください。(C003)



注意: IBM 提供のベンダー・リフト・ツールに関する注意:

- ・リフト・ツールの作業は、許可された担当者のみが行ってください。
- ・リフト・ツールは、ラックの高い位置での装置 (荷物) の補助、引き上げ、取り付け、取り外しに使用するためのものです。これは、装置を装着して大きなスロープを移送するために使用したり、パレット・ジャック、ウォーカー、フォーク・トラックなどの指定ツールや関連の再配置実施の代替として使用したりするためのものではありません。このような作業を実行できない場合は、特別な訓練を受けた担当員またはサービスを使用する必要があります (例えば、整備業者や運送業者など)。
- ・リフト・ツールを使用する前に、作業用者の資料を読んで完全に理解してください。よく読んで理解し、安全の規則に従い、手順に従って作業しないと、資産が損傷したり、作業者が負傷したりする可能性があります。質問がある場合は、ベンダーのサービスおよびサポートにお問い合わせください。ご使用の地域用の紙の資料は、マシンの近くの保管場所に保存しておく必要があります。最新リビジョンの資料は、ベンダーの Web サイトから入手可能です。
- ・使用前には、毎回スタビライザーのブレーキ機能をテストして確認してください。スタビライザーのブレーキを固定した状態で、過剰な力でリフト・ツールを動かしたり回転させたりしてはなりません。
- ・スタビライザー (ブレーキ・ペダル・ジャック) が完全に固定されていない限り、プラットフォーム積載棚を上下左右に動かしてはなりません。使用も移動もしていない場合は、スタビライザーのブレーキを固定したままにしてください。
- ・わずかな位置決めを除き、プラットフォームが上がっている状態でリフト・ツールを移動させてはなりません。
- ・定められた積載能力を超えてはなりません。引き伸ばされたプラットフォームの中央と端における最大積載量については、積載能力チャートを参照してください。
- ・積載量が増加するのは、プラットフォームの中央に適切に配置されている場合のみです。スライドさせたプラットフォームの棚の端には、91 kg を超える装置を置いてはなりません。また、装置の重心も考慮する必要があります。
- ・プラットフォーム、傾斜ライザー、角度のあるユニット設置ウェッジ、その他の付属品オプションの隅に荷重をかけないでください。そのようなプラットフォーム (ライザー傾斜、ウェッジなどのオプション) は、使用する前に、提供されたハードウェアのみを使用して 4 つの位置すべて (4x またはその他のプロビジョン取り付け) にあるメイン・リフト棚または分岐点に固定します。積載オブジェクトは、大きな力を加えなくてもプラットフォーム上で簡単にスライドするように設計されているため、押ししたり寄り掛かったりしないように注意してください。ライザー傾斜 (調整可能な角度プラットフォーム) オプションは、最終的な微調整 (必要な場合) を除き、常に平らな状態を維持してください。
- ・突き出した積載の下には立たないでください。
- ・表面に段差がある場所や傾斜 (大きなスロープ) では使用しないでください。
- ・装置を積み重ねないでください。
- ・薬物やアルコールの影響がある状態で操作を行ってはなりません。
- ・リフト・ツールに対して踏み台で支えてはなりません (このツールを使用した高さでの作業に対して認定された手順に従うものに特定のあそびが設けられている場合を除く)。
- ・倒れる危険があります。プラットフォームが上がった状態で装置を押ししたり寄り掛かったりしてはなりません。
- ・人を持ち上げるためのプラットフォームや階段として使用してはなりません。人を乗せるためのものではありません。
- ・リフトのどの部分にも立ってはなりません。階段ではありません。
- ・マストに登ってはなりません。
- ・損傷あるいは誤動作しているリフト・ツール・マシンを操作してはなりません。
- ・プラットフォームの下には、押し潰されたり挟まったりする危険な場所があります。装置を下ろす場合は、必ず人や障害物がない場所で行ってください。作業中は、手足に十分に注意してください。

- フォークではありません。パレット・トラック、ジャック、あるいはフォーク・リフトを使用して、むき出しのリフト・ツール・マシンを持ち上げたり移動したりしてはなりません。
- マストはプラットフォームより高い位置まで伸びます。天井の高さ、ケーブル・トレイ、スプリンクラー、電灯、およびその他の頭上にある物に注意してください。
- 装置を上げた状態でリフト・ツール・マシンから離れないでください。
- 装置が動作しているときは、手、指、衣類に十分に注意してください。
- ウィンチは、手の力のみで回転させてください。ウィンチ・ハンドルを片手で回すのが困難である場合は、荷重が大きすぎる可能性が高いです。プラットフォーム・トラベルの最上部または最下部を超えてウィンチを回さないでください。過度に巻き戻すと、ハンドルが外れてケーブルが損傷します。下げたり巻き戻したりする場合は、常にハンドルを保持してください。ウィンチ・ハンドルを離す前に、ウィンチが装置を保持していることを必ず確認してください。
- ウィンチの事故は、重傷の原因となる可能性があります。人を動かすためのものではありません。装置を引き上げる際には、クリック音が聞こえることを確認してください。ハンドルを離す前に、ウィンチが所定の位置にロックされていることを確認してください。このウィンチで作業する前に、手順を示すページをお読みください。絶対にウィンチが勝手に巻き戻ることがないようにしてください。ウィンチが勝手に回転すると、ケーブルが不規則にウィンチ・ドラムの周囲に巻かれたり、ケーブルが損傷したり、重傷の原因となる可能性があります。
- このツールは、IBM サービス担当員が使用するために、適切に維持する必要があります。IBM は、操作の前に状態を検査し、保守履歴を確認します。担当者は、不足がある場合に、このツールを使用しない権利を有します。(C048)

NEBS (Network Equipment-Building System) GR-1089-CORE の電源および配線の情報

以下のコメントは、NEBS (Network Equipment-Building System) GR-1089-CORE 準拠として指定された IBM サーバーに適用されます。

装置は、以下での設置に適しています。

- ネットワーク通信設備
- NEC (National Electrical Code) が適用される場所

この装置のイントラビルディング・ポートは、イントラビルディングまたは屋外に露出していない配線またはケーブル接続にのみ適しています。この装置のイントラビルディング・ポートを OSP (屋外施設) やその配線に接続されているインターフェースの金属部と接続しないでください。これらのインターフェースは、イントラビルディング・インターフェース (GR-1089-CORE 記載のタイプ 2 ポートまたはタイプ 4 ポート) としてのみ使用するよう設計されており、屋外に露出した OSP 配線とは分離する必要があります。1 次保護装置を追加しても、これらのインターフェースと OSP 配線の金属部の接続を十分に保護することはできません。

注: すべてのイーサネット・ケーブルは、シールドされ、両端が接地されている必要があります。

AC 電源システムに、外部サージ保護装置 (SPD) を使用する必要はありません。

DC 電源システムは、分離 DC 帰還 (DC-I) 設計を採用しています。DC バッテリー帰還端子をシャーシまたはフレーム・アースに接続しないでください。

DC 電源システムは、GR-1089-CORE に記載されているとおり、Common Bonding Network (CBN (共通ボンディング・ネットワーク)) に設置されることを意図したものです。

9040-MR9 のメモリー・モジュール

IBM Power® System E950 (9040-MR9) サーバーのメモリー・モジュールの取り付け、取り外し、および取り替えについて説明します。

9040-MR9 システムへのメモリー・モジュールの取り付け

IBM Power System E950 (9040-MR9) サーバーでのメモリー・モジュールの取り付け、取り外し、および再取り付けについて説明します。

このタスクについて

フィーチャーを取り付ける前に、そのフィーチャーをサポートするために必要なソフトウェアがご使用のシステムにインストールされていることを確認してください。ソフトウェア前提条件については、[Power Systems Prerequisites Web サイト](https://www14.software.ibm.com/support/customercare/iprt/home) (<https://www14.software.ibm.com/support/customercare/iprt/home>) を参照してください。必要なソフトウェアがインストールされていない場合は、以下の Web サイトを参照し、該当のソフトウェアをダウンロードし、それをインストールしてから続行してください。

- ファームウェア更新、ソフトウェア更新、および修正をダウンロードするには、[Fix Central Web サイト](http://www.ibm.com/support/fixcentral/) (<http://www.ibm.com/support/fixcentral/>) を参照してください。
- ハードウェア管理コンソール (HMC) 更新および修正をダウンロードするには、[Hardware Management Console Support and downloads Web サイト](https://www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/hmcl/home.html) (<https://www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/hmcl/home.html>) を参照してください。

注: このフィーチャーの取り付けはお客様が行う作業です。この作業は、お客様自身で行うこともできますが、サービス・プロバイダーに依頼することもできます。この作業に関して、サービス・プロバイダーがお客様に費用を請求させていただく場合があります。

ご使用のシステムが ハードウェア管理コンソール (HMC) によって管理されている場合は、HMC を使用して、メモリー・モジュールをシステムに取り付ける手順を実行します。手順については、[HMC を使用した部品の取り付け](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/hmcinstall.htm) (www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/hmcinstall.htm) を参照してください。

ご使用のシステムが HMC によって管理されていない場合は、以下の手順のステップを実行して、メモリー・モジュールをシステムに取り付けます。

メモリー・モジュールを取り付けるための 9040-MR9 システムの準備

メモリー・モジュールを取り付けるためにシステムを準備するには、以下の手順のステップを実行します。

始める前に

取り付けのためにメモリー・モジュール・スロットの差し込み順序を記録します。

ここでは、システムのメモリー・モジュールの規則について説明します。

- システムは、8 GB、16 GB、32 GB、64 GB、および 128 GB の DDR4 メモリー・モジュール をサポートします。
- システムには、メモリー・ライザー・カードが 8 枚あります。
- 各メモリー・ライザー・カードには DIMM が 8 個あります。
- 各システム・プロセッサに、メモリー・ライザー・カードが 1 枚必要があります。
- 未使用のメモリー・モジュール・コネクタには、メモリー・モジュール・フィラーが 1 つ必要です。
- 未使用のメモリー・ライザー位置には、メモリー・ライザー・フィラーが 1 つ必要です。
- 1 枚のメモリー・ライザー・カードは、最大 16 個の DIMM を持つことができます。
- 各システム・プロセッサは、メモリー・ライザー・カードを 2 枚持つことができます。

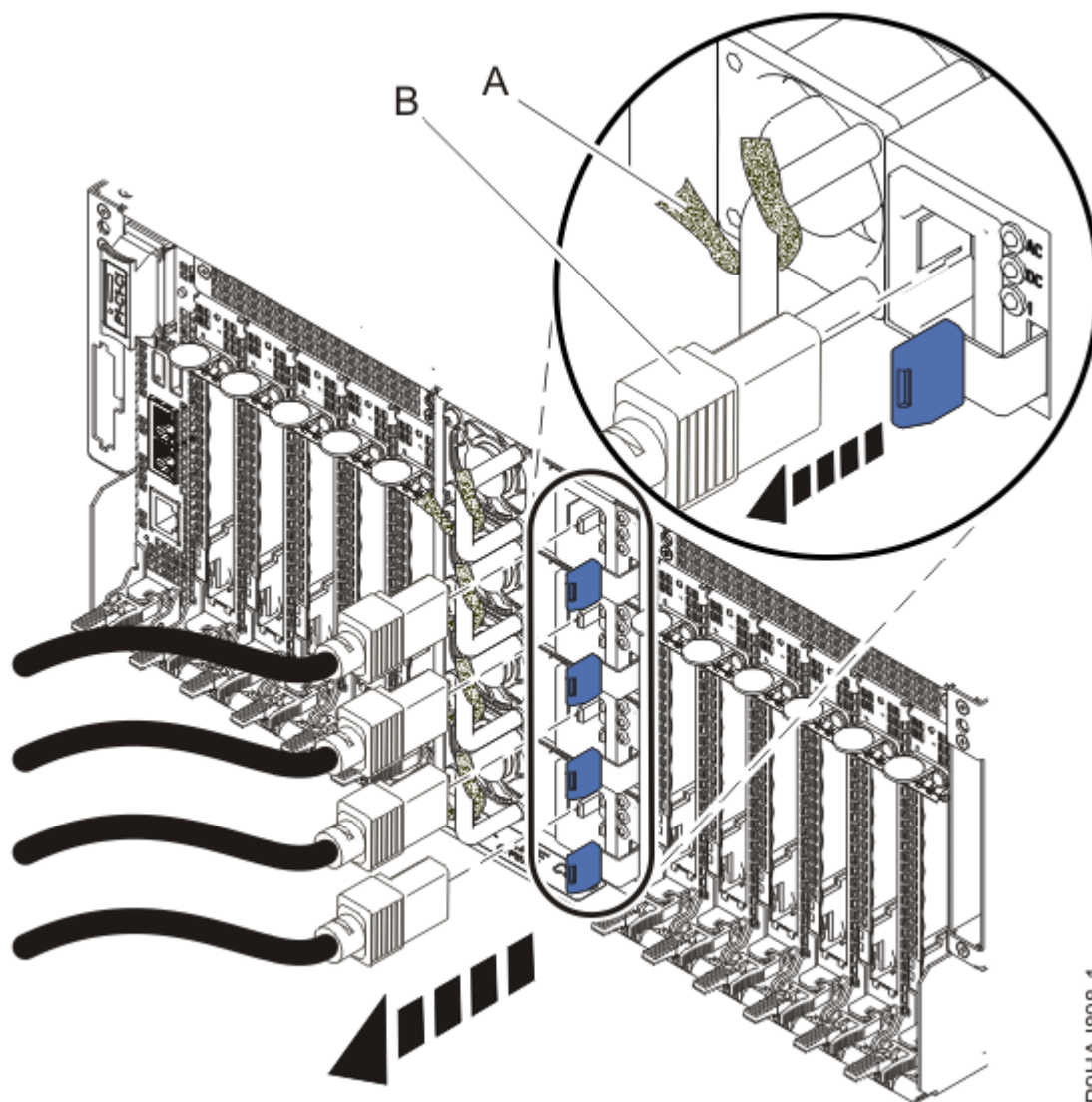
- 各メモリー・ライザーで、すべてのメモリー・モジュールのサイズとタイプが同じでなければなりません。
- メモリー・モジュール・コネクタの色は、黒色と白色です。最初の 8 個のメモリー・モジュールは、白色の DIMM コネクタに取り付ける必要があります。
- プロセッサのメモリー・ライザー・カードの容量が異なる場合は、最大のメモリー・ライザー・カードにシステム・プロセッサ CP0 を入れます。
- メモリー・ライザー・カードを追加するには、以下の要件を考慮してください。
 - システム・プロセッサの最初のメモリー・ライザー・カードがすべていっぱいになったら、2 枚目のメモリー・ライザー・カードをシステム・プロセッサ CP0 に追加します。各システム・プロセッサの 2 枚目のメモリー・ライザー・カードは、最初のメモリー・ライザー・カードのメモリー・モジュール容量とメモリー・モジュール容量が異なってもかまいません。2 枚目のメモリー・ライザー・カードのメモリー・モジュールは、最初のメモリー・ライザー・カードと同じタイプとサイズのもので推奨します。
 - 2 枚目のメモリー・ライザー・カードをシステム・プロセッサ CP1 に追加し、次にシステム・プロセッサ CP2 に追加して、最後にシステム・プロセッサ CP3 に追加します。

手順

1. 作業を行う部品およびシステムを識別します。手順については、[部品の識別 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/sal.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/sal.htm) を参照してください。
エンクロージャーの青の識別 LED を使用して、システムを見つけます。システムのシリアル番号が、サービスの対象となるシリアル番号と一致していることを確認します。
2. システムを停止します。手順については、[システムの停止 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustopsys.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustopsys.htm) を参照してください。
3. PCIe アダプターに接続されているすべての外部ケーブルにラベルを付けて切り離します。
4. 電源コードのプラグをシステムから抜き、電源装置にラベルを付けてシステムから切り離します。

注:

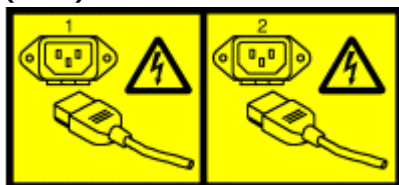
- このシステムは、2 つ以上の電源装置を装備している場合があります。取り外し手順および再取り付け手順でシステムの電源オフが必要な場合は、システムの電源がすべて完全に切断されていることを確認してください。
- 電源コード **(B)** は、面ファスナー **(A)** を使用してシステムに固定されています。電源コードを切り離した後でシステムを保守位置に置く場合は、必ずファスナーを外してください。



P9HAJ808-1

図 1. 電源コードの取り外し

(L003)



または



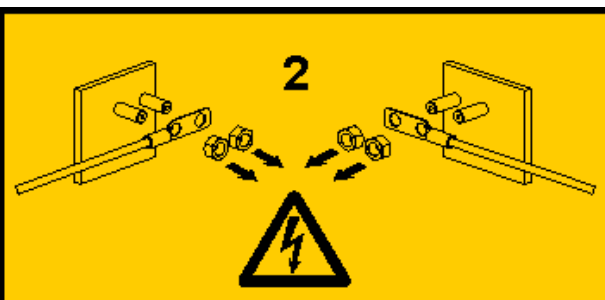
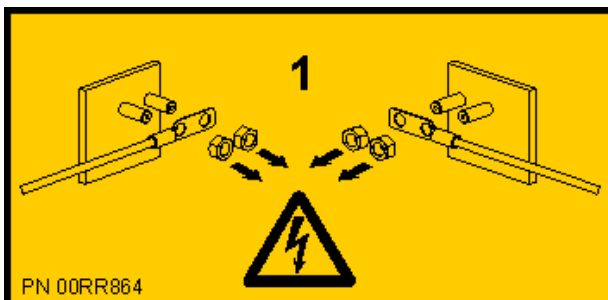
または



または



または



危険：複数の電源コード。この製品は複数の AC 電源コードや複数の DC 電源ケーブルを備えていることがあります。危険な電圧をすべて除去するために、すべての電源コードと電源ケーブルを切り離してください。(L003)

5. 以下のステップを実行して、システムを保守位置に置きます。

ラック・スタビライザー・ブラケットがラックに取り付けられていない場合は、ドロワーまたはフィーチャーを引き出したり、取り付けたりしないでください。一度に複数のドロワーを引き出さないでください。一度に複数のドロワーを引き出すと、ラックが不安定になる可能性があります。



- a. 配送用ねじ **(A)** をまだ取り外していない場合は、プラスのねじ回しを使用して取り外します (下図を参照)。
- b. 次の図に示すように、サイド・ラッチ **(B)** を下方に押して、サイド・ラッチを解放します。
- c. 以下の図に示すように、システム **(C)** を引き出します。システムを引き出す際に、ケーブルが引っ掛かったり巻きついたりしないことを確認してください。

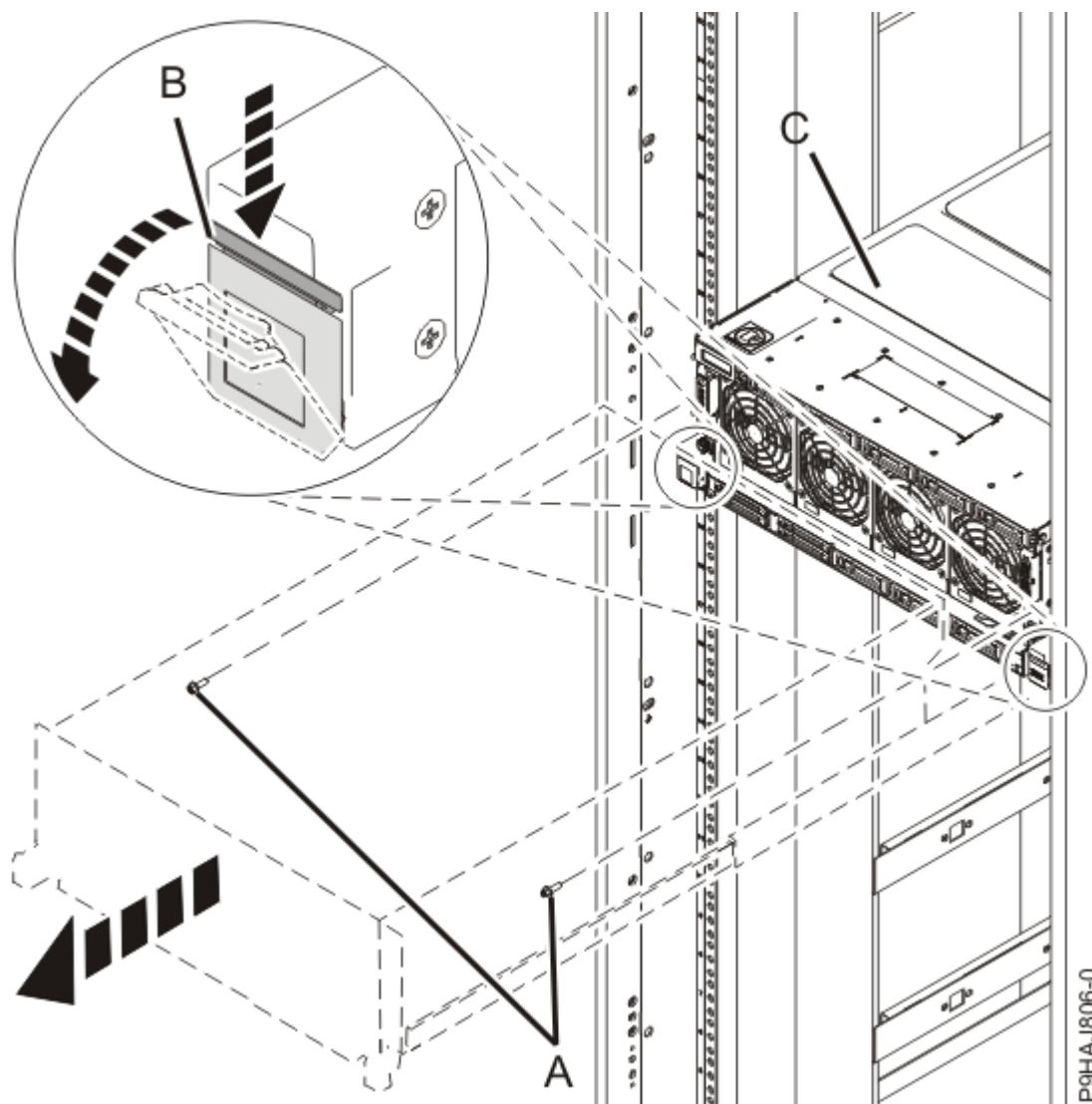


図 2. システムの保守位置への設置

6. 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを取り付けます。

ESD リスト・ストラップは、保守手順が完了するまで、および該当する場合は保守アクセス・カバーが交換されるまで、塗装されていない金属面に接続しておく必要があります。



重要：

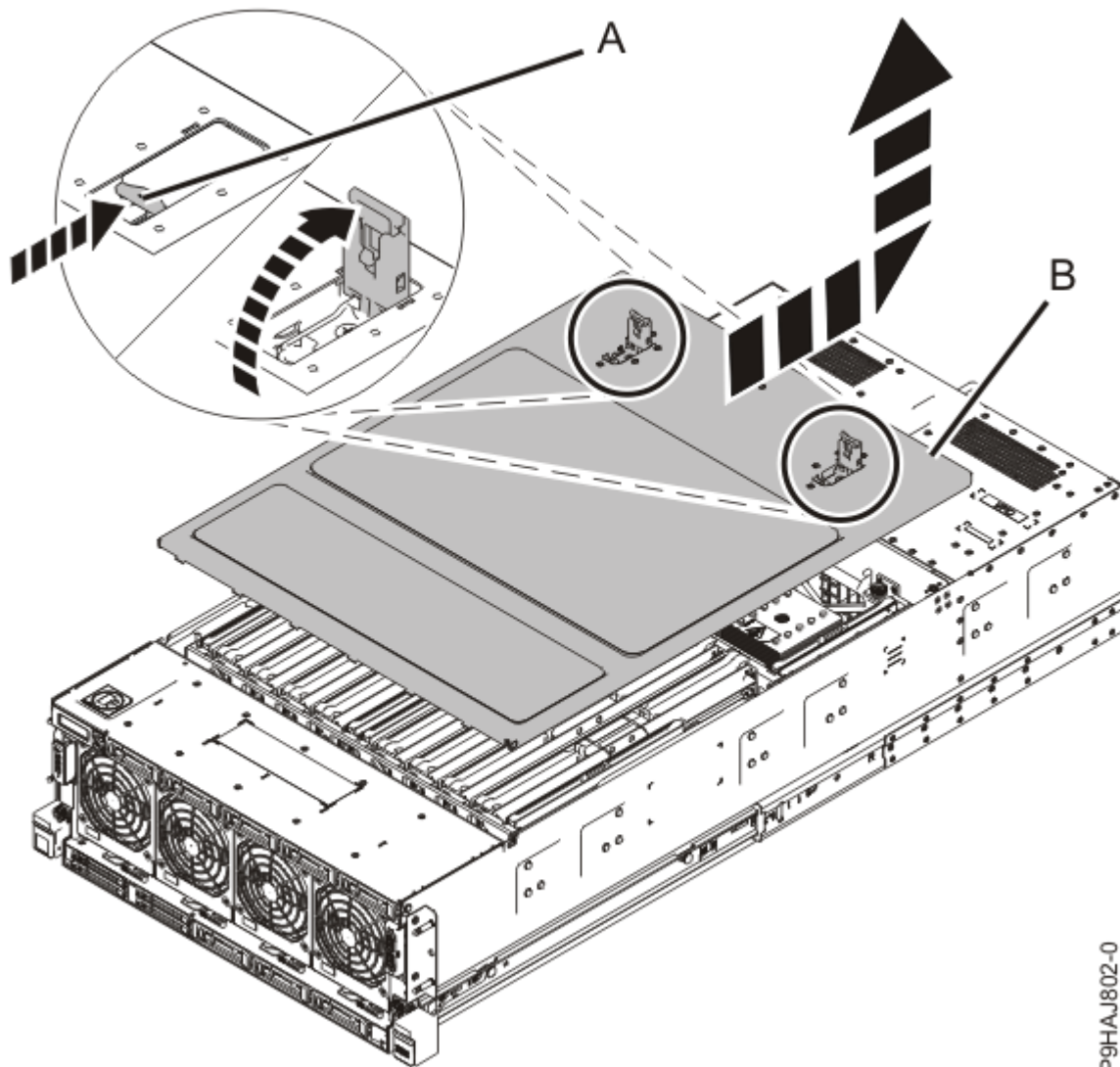
- 静電気の放電 (ESD) によるハードウェアの損傷を防ぐために、ESD リスト・ストラップを、ご使用のハードウェアの前面の ESD ジャック、背面 ESD ジャック、または塗装されていない金属面に接触させます。
- ESD リスト・ストラップ使用時は、電気機器のすべての安全手順に従います。ESD リスト・ストラップは静電気を制御するために使用するものです。これは、電気機器を使用または電気機器で作業を行う際に、感電するリスクを増大するものでも、低減するものでもありません。
- ESD リスト・ストラップがない場合は、製品を ESD パッケージから取り出して、ハードウェアの取り付けまたは取り替えを行う直前に、システムの塗装されていない金属面に少なくとも 5 秒以上触れてください。この保守プロセスのどの時点でも、システムから離れた場合は、保守プロセスを続行する前に、塗装されていない金属面に少なくとも 5 秒間触れることによって身体を再度放電することが重要です。

7. 保守アクセス・カバーを取り外します。



重要： 保守アクセス・カバーを取り付けずにシステムを 10 分を超えて稼働させると、システム電源がオンになり、システム・コンポーネントを損傷する可能性があります。

- a. リリース・ラッチ **(A)** を、図に示されている方向に押します。
- b. カバー **(B)** をスライドさせてシステム装置から外します (下図を参照)。保守アクセス・カバーの最前部が上部のフレーム棚を通り過ぎたら、カバーを持ち上げてシステム装置から外します。



P9HAJ802-0

図 3. 保守アクセス・カバーの取り外し

8. メモリー・ライザーを取り外します。

- a) メモリー・ライザーのリリース・ラッチ **(A)** を開きます (下図を参照)。
ラッチを、まっすぐ 90 度の位置まで完全に開きます。
- b) ラッチをしっかりとつかんで、メモリー・ライザーをスロットから引き出します。

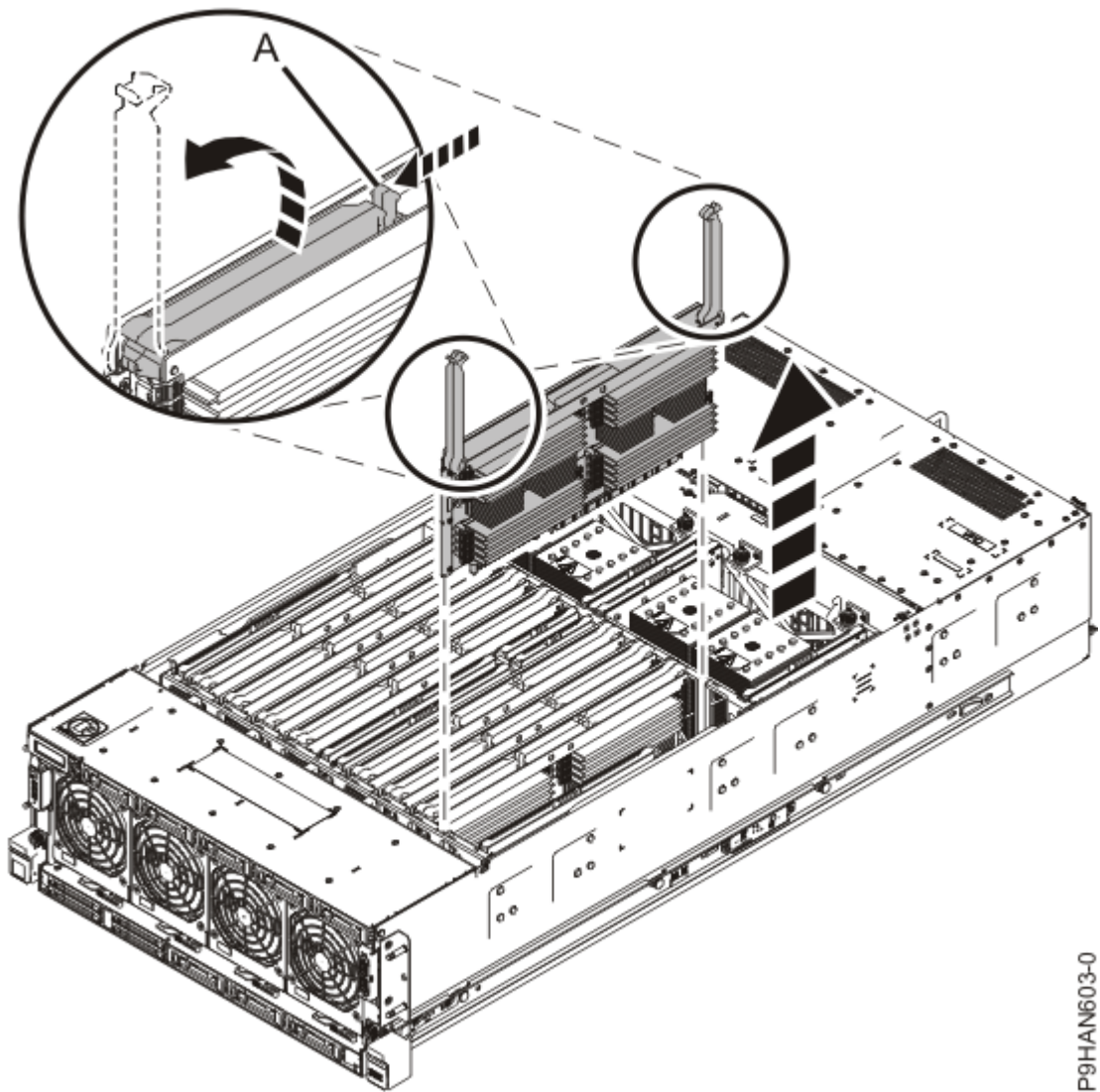


図 4. メモリー・ライザーの取り外し

9040-MR9 システムへのメモリー・モジュールの取り付け

メモリー・モジュールをメモリー・ライザーに取り付けるには、この手順のステップを実行します。

手順

1. 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを着用していること、および ESD クリップのプラグが接地されているジャックに差し込まれているか、またはクリップが塗装されていない金属面に接続されていることを確認します。そうでない場合は、ここで行ってください。
2. 記録してあるスロット情報を使用して、メモリー・モジュールを配置するスロットを判別します。
3. 使用するスロットにフィラーが入っている場合は、スロットからそのフィラーを取り外します。ロックング・タブ (A) を押して、フィラーから外します。

注: メモリー・モジュール・スロットには、適切な冷却が確実に行われるように、メモリー・モジュールまたはフィラーのいずれかを入れる必要があります。

メモリー・モジュール・フィラーを取り外すには、以下のステップを実行します。

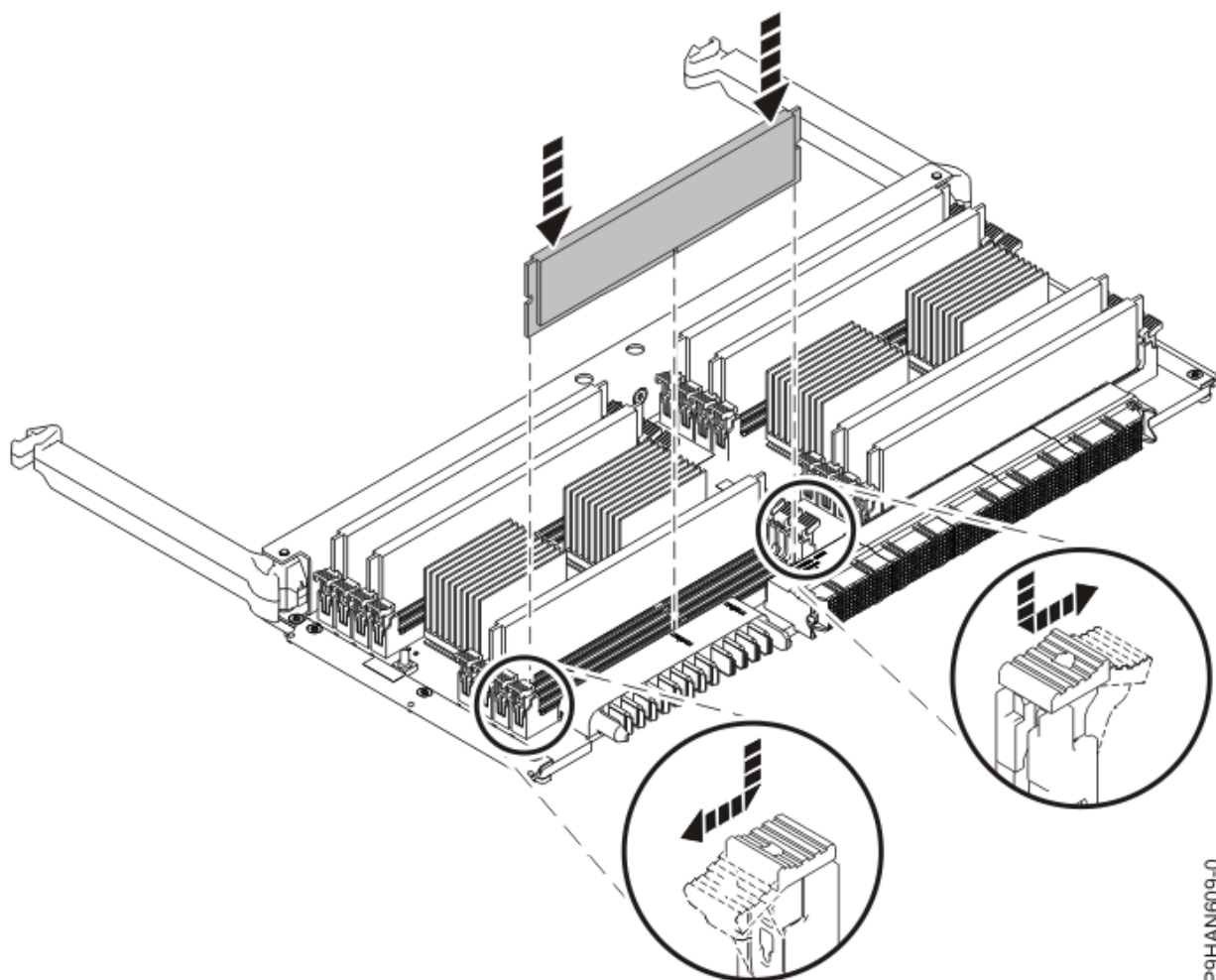
- a) メモリー・モジュール・フィラーをスロット内のコネクタからアンロックするには、ロックング・タブを押して、メモリー・モジュール・フィラーから外します。指でタブを開くのが難しい場合は、ボールペンの先端を使用するか、または鉛筆の消しゴムが付いている側を使用してください。
タブのレバー操作により、メモリー・モジュール・フィラーがコネクタから押し出されます。

- b) メモリー・モジュール・フィラーの両端をつかんで、システムから引き出します。
 - c) 取り外したメモリー・モジュール・フィラーは、必要な場合に空のスロットを詰めるために使用できるように、保存しておきます。
4. 新しいメモリー・モジュールの両端をしっかり持って、スロットと位置を合わせます。



重要: メモリー・モジュールの誤った取り付けを防ぐために、メモリー・モジュールにはキー溝が付けられています。メモリー・モジュールの取り付けを試みる前に、メモリー・モジュール・コネクタ内のキー・タブの位置に注意します。

5. メモリー・モジュール コネクタのロックング・タブが開いていることを確認します。ロックング・タブが所定の位置にロックするまで、メモリー・モジュールをまっすぐ下にゆっくり押して、スロットにしっかり入れます。9 ページの図 5 を参照してください。



P9HAN609-0

図 5. メモリー・ライザーへのメモリー・モジュールの取り付け

6. メモリー・モジュールごとにステップ 8 ページの『2』 からステップ 9 ページの『5』 までを繰り返します。

メモリー・モジュールの取り付け後に操作を行うための 9040-MR9 システムの準備

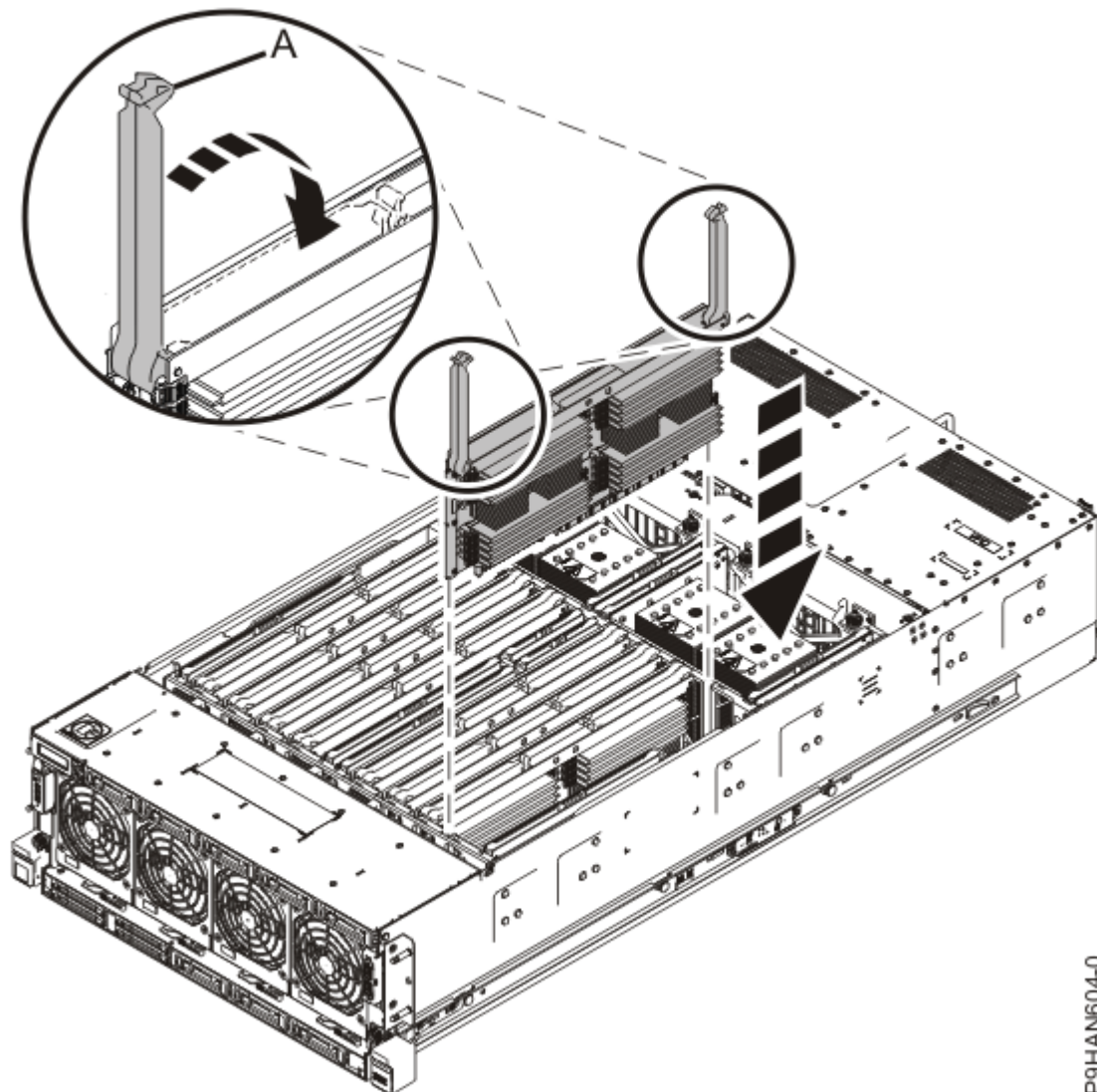
メモリー・モジュールを取り付けた後に操作を行うためにシステムを準備するには、以下の手順のステップを実行します。

手順

1. 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを着用していること、および ESD クリップのプラグが接地されているジャックに差し込まれているか、またはクリップが塗装されていない金属面に接続されていることを確認します。そうでない場合は、ここで行ってください。

2. メモリー・ライザーを挿入するには、以下のステップを実行します。

- a) リリース・ラッチ **(A)** が、90 度の角度まで完全に開いていることを確認します (下図を参照)。
- b) メモリー・ライザーをコネクタの位置に合わせます。
- c) メモリー・ライザーをしっかりとコネクタに押し込みます。
- d) リリース・ラッチを閉じた位置まで回転させ、リリース・ラッチを押し下げて、メモリー・ライザーがコネクタにしっかり収まったことを確認します。



P9HAN604-0

図 6. メモリー・ライザーの挿入

3. 保守アクセス・カバーを再度取り付けます。

- a) カバー **(A)** を下げてシステム装置に乗せます。カバーの両側にあるカバー位置合わせピン **(C)** を、シャーシの対応スロットに確実にはめます。
- b) カバー **(A)** をスライドさせて、システム装置に取り付けます。つまみ **(D)** をシャーシの前面開口部に沿った網目の下に確実に押し込みます。
- c) リリース・ラッチ **(B)** を、以下の図に示されている方向に押し閉じます。

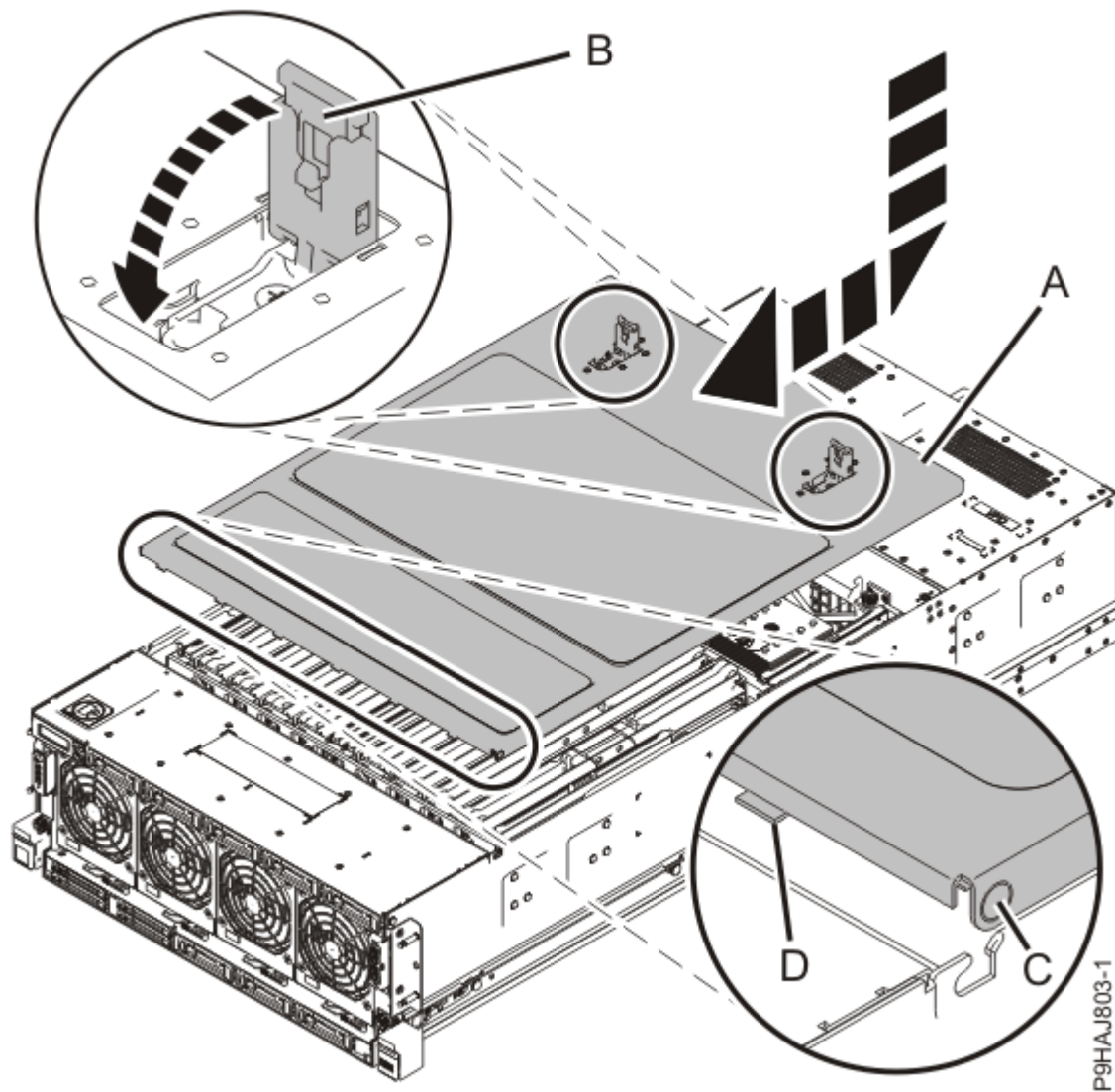


図 7. 保守アクセス・カバーの取り付け

4. 以下のステップを実行して、システムを操作位置に置きます。

- a. 青のレール安全ラッチ **(A)** を前方に押しアンロックします (下図を参照)。
- b. システムの両方のリリース・ラッチが所定の位置にロックされるまで、システム装置をラック内に押し戻します (下図を参照)。システムを押し込む際に、ケーブルが引っ掛かったり巻きついたりしないことを確認してください。

注: システム装置をゆっくりとスライドさせてラックに入れ、指がサイド・レールに引っ掛からないことを確認します。

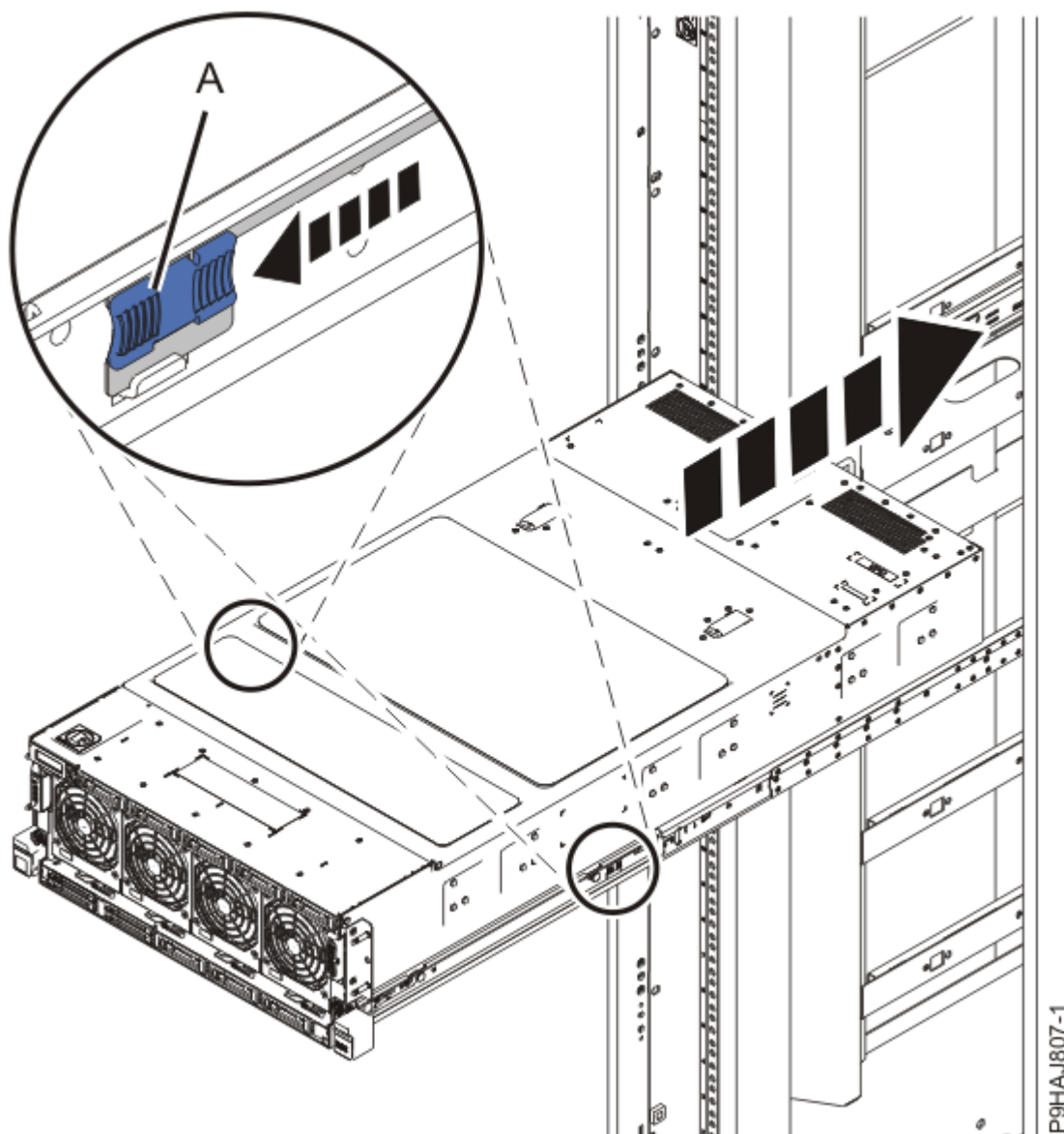
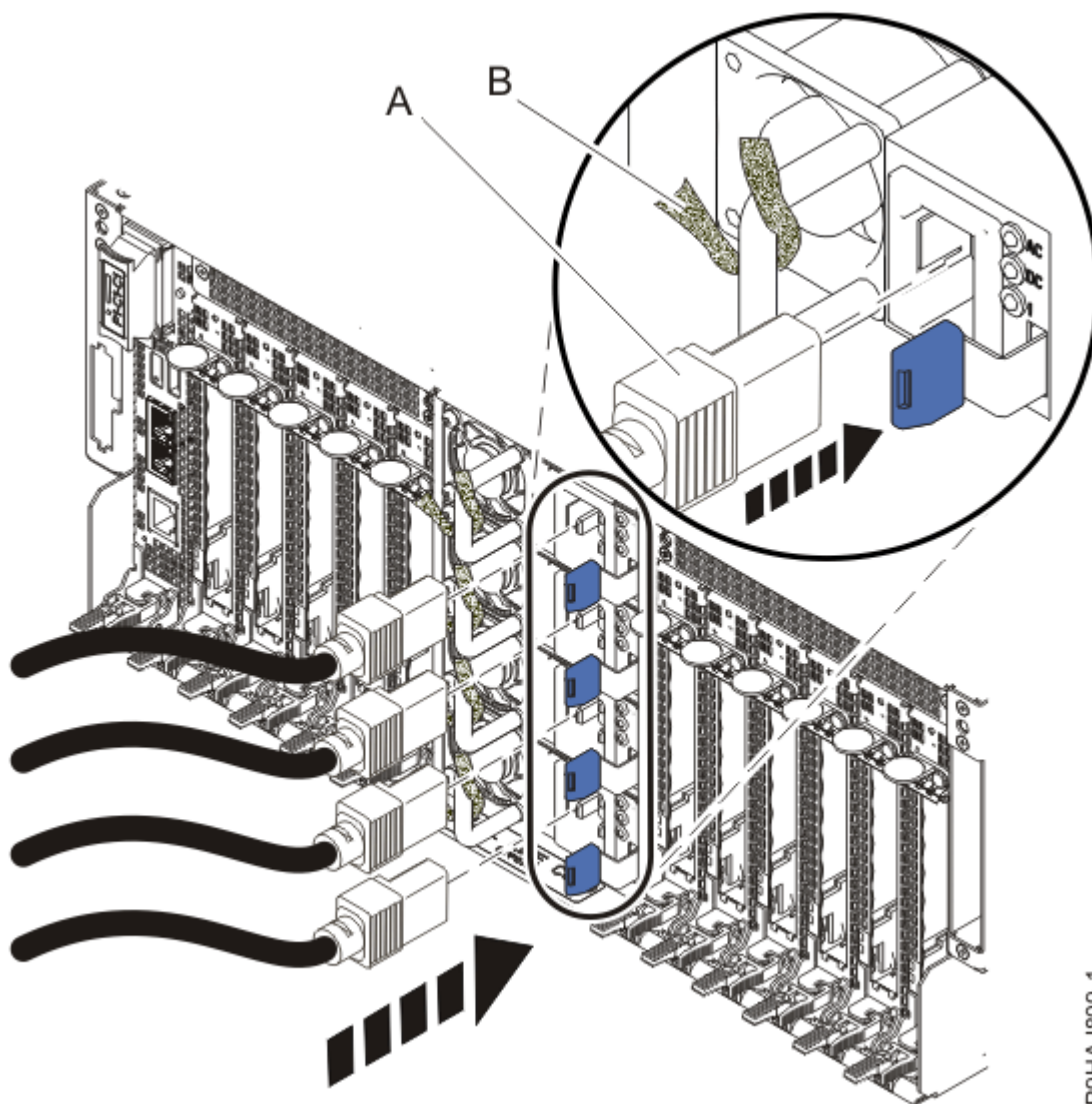


図 8. システムの操作位置への設置

5. ラベルを確認して、すべての外部ケーブルのプラグを PCIe アダプターに再度差し込みます。
6. ラベルを使用して電源コード **(A)** をシステム 装置に再接続します (下図を参照)。
次の図に示すように、面ファスナー **(B)** を使用して、電源コードをシステムに固定します。



P9HAJ809-1

図 9. 電源コードの接続

7. システムを始動します。手順については、[システムの始動](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustartsys.htm) (www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustartsys.htm) を参照してください。
8. 識別 LED をオフにします。手順については、[識別 LED の非活動化](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/p9haj_turn_off_identify_led.htm) (www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/p9haj_turn_off_identify_led.htm) を参照してください。
9. 取り付け済み部品を検査します。
 - サービス・アクションのために部品を取り替えた場合は、取り付け済み部品を検査します。手順については、[修復の検証](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9ect/pxect_verifyrepair.htm) (www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9ect/pxect_verifyrepair.htm) を参照してください。
 - 他の何らかの理由で部品を取り付けた場合は、取り付け済み部品を検査します。手順については、[取り付け済み部品の検査](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/pxhaj_hsmverify.htm) (www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/pxhaj_hsmverify.htm) を参照してください。

9040-MR9 システムでのメモリー・モジュールの取り外しおよび再取り付け

IBM Power System E950 (9040-MR9) サーバーでのメモリー・モジュールの取り外しおよび再取り付けについて説明します。

このタスクについて

システムが ハードウェア管理コンソール (HMC) によって管理されている場合は、HMC を使用して、システム内の部品を修復します。手順については、[HMC を使用した部品の修復 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/p9haj_hmc_repair.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/p9haj_hmc_repair.htm) を参照してください。

システムが HMC によって管理されていない場合は、以下の手順のステップを実行して、システムでメモリー・モジュールの取り外しおよび取り替えを行います。

注: このフィーチャーの取り外しまたは取り替えは、お客様が行う作業です。この作業は、お客様自身で行うこともできますが、サービス・プロバイダーに依頼することもできます。この作業に関して、サービス・プロバイダーがお客様に費用を請求させていただく場合があります。

メモリー・モジュール の取り外しおよび再取り付けを行うための 9040-MR9 システムの準備

メモリー・モジュールの取り外しおよび取り替えを行うためにシステムを準備するには、以下の手順のステップを実行します。

始める前に

取り付けのためにメモリー・モジュール・スロットの差し込み順序を記録します。

ここでは、システムのメモリー・モジュールの規則について説明します。

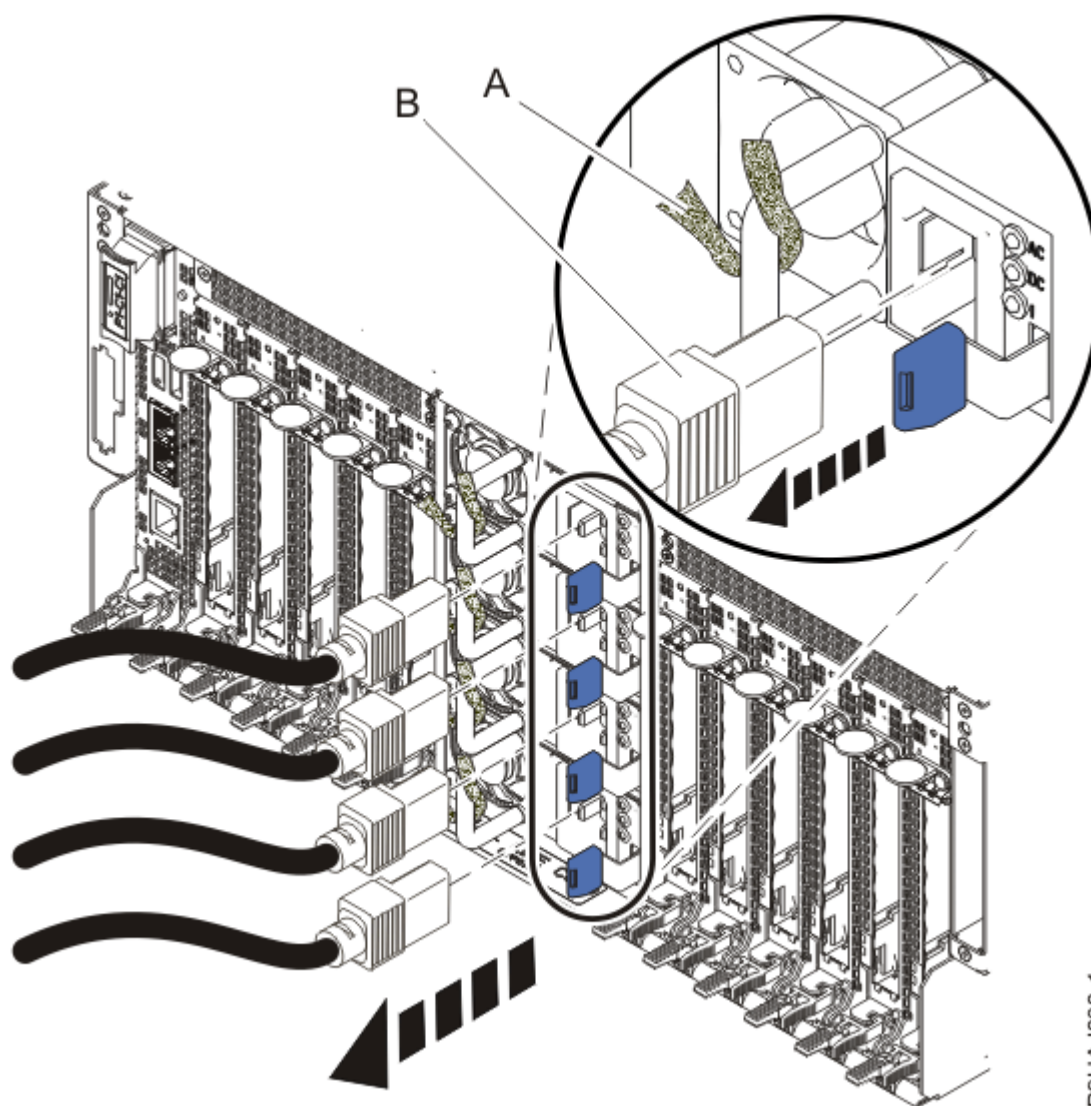
- システムは、8 GB、16 GB、32 GB、64 GB、および 128 GB の DDR4 メモリー・モジュール をサポートします。
- システムには、メモリー・ライザー・カードが 8 枚あります。
- 各メモリー・ライザー・カードには DIMM が 8 個あります。
- 各システム・プロセッサに、メモリー・ライザー・カードが 1 枚必要があります。
- 未使用のメモリー・モジュール・コネクターには、メモリー・モジュール・フィラーが 1 つ必要です。
- 未使用のメモリー・ライザー位置には、メモリー・ライザー・フィラーが 1 つ必要です。
- 1 枚のメモリー・ライザー・カードは、最大 16 個の DIMM を持つことができます。
- 各システム・プロセッサは、メモリー・ライザー・カードを 2 枚持つことができます。
- 各メモリー・ライザーで、すべてのメモリー・モジュールのサイズとタイプが同じでなければなりません。
- メモリー・モジュール・コネクターの色は、黒色と白色です。最初の 8 個のメモリー・モジュールは、白色の DIMM コネクターに取り付ける必要があります。
- プロセッサのメモリー・ライザー・カードの容量が異なる場合は、最大のメモリー・ライザー・カードにシステム・プロセッサ CP0 を入れます。
- メモリー・ライザー・カードを追加する際には、以下の要件を考慮してください。
 - システム・プロセッサの最初のメモリー・ライザー・カードがすべていっぱいになったら、2 枚目のメモリー・ライザー・カードをシステム・プロセッサ CP0 に追加します。各システム・プロセッサの 2 枚目のメモリー・ライザー・カードは、最初のメモリー・ライザー・カードのメモリー・モジュール容量とメモリー・モジュール容量が異なっていてもかまいません。2 枚目のメモリー・ライザー・カードのメモリー・モジュールは、最初のメモリー・ライザー・カードと同じタイプとサイズのことを推奨します。
 - 2 枚目のメモリー・ライザー・カードをシステム・プロセッサ CP1 に追加し、次にシステム・プロセッサ CP2 に追加して、最後にシステム・プロセッサ CP3 に追加します。

手順

1. 作業を行う部品およびシステムを識別します。手順については、[部品の識別 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/sal.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/sal.htm) を参照してください。
エンクロージャの青の識別 LED を使用して、システムを見つけます。システムのシリアル番号が、サービスの対象となるシリアル番号と一致していることを確認します。
2. システムを停止します。手順については、[システムの停止 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustopsys.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustopsys.htm) を参照してください。
3. 電源コードのプラグをシステムから抜き、電源装置にラベルを付けてシステムから切り離します。

注:

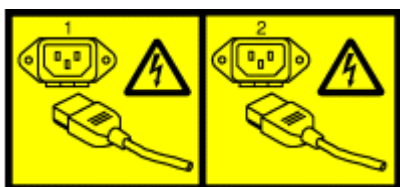
- このシステムは、2 つ以上の電源装置を装備している場合があります。取り外し手順および再取り付け手順でシステムの電源オフが必要な場合は、システムの電源がすべて完全に切断されていることを確認してください。
- 電源コード (B) は、面ファスナー (A) を使用してシステムに固定されています。電源コードを切り離した後でシステムを保守位置に置く場合は、必ずファスナーを外してください。



P9HAJ808-1

図 10. 電源コードの取り外し

(L003)



または



または

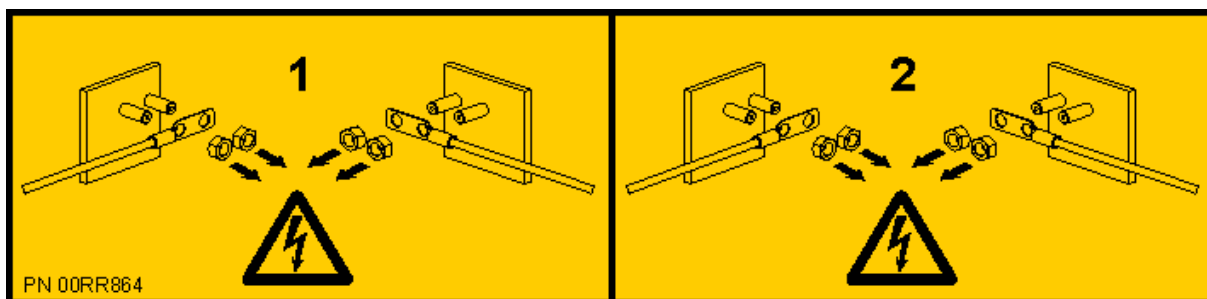


または



または





危険：複数の電源コード。この製品は複数の AC 電源コードや複数の DC 電源ケーブルを備えていることがあります。危険な電圧をすべて除去するために、すべての電源コードと電源ケーブルを切り離してください。(L003)

4. PCIe アダプターに接続されているすべての外部ケーブルにラベルを付けて切り離します。
5. 以下のステップを実行して、システムを保守位置に置きます。

ラック・スタビライザー・ブラケットがラックに取り付けられていない場合は、ドロワーまたはフィーチャーを引き出したり、取り付けたりしないでください。一度に複数のドロワーを引き出さないでください。一度に複数のドロワーを引き出すと、ラックが不安定になる可能性があります。



- a. 配送用ねじ **(A)** をまだ取り外していない場合は、プラスのねじ回しを使用して取り外します (下図を参照)。
- b. 次の図に示すように、サイド・ラッチ **(B)** を下方に押して、サイド・ラッチを解放します。
- c. 以下の図に示すように、システム **(C)** を引き出します。システムを引き出す際に、ケーブルが引っ掛かったり巻きついたりしないことを確認してください。

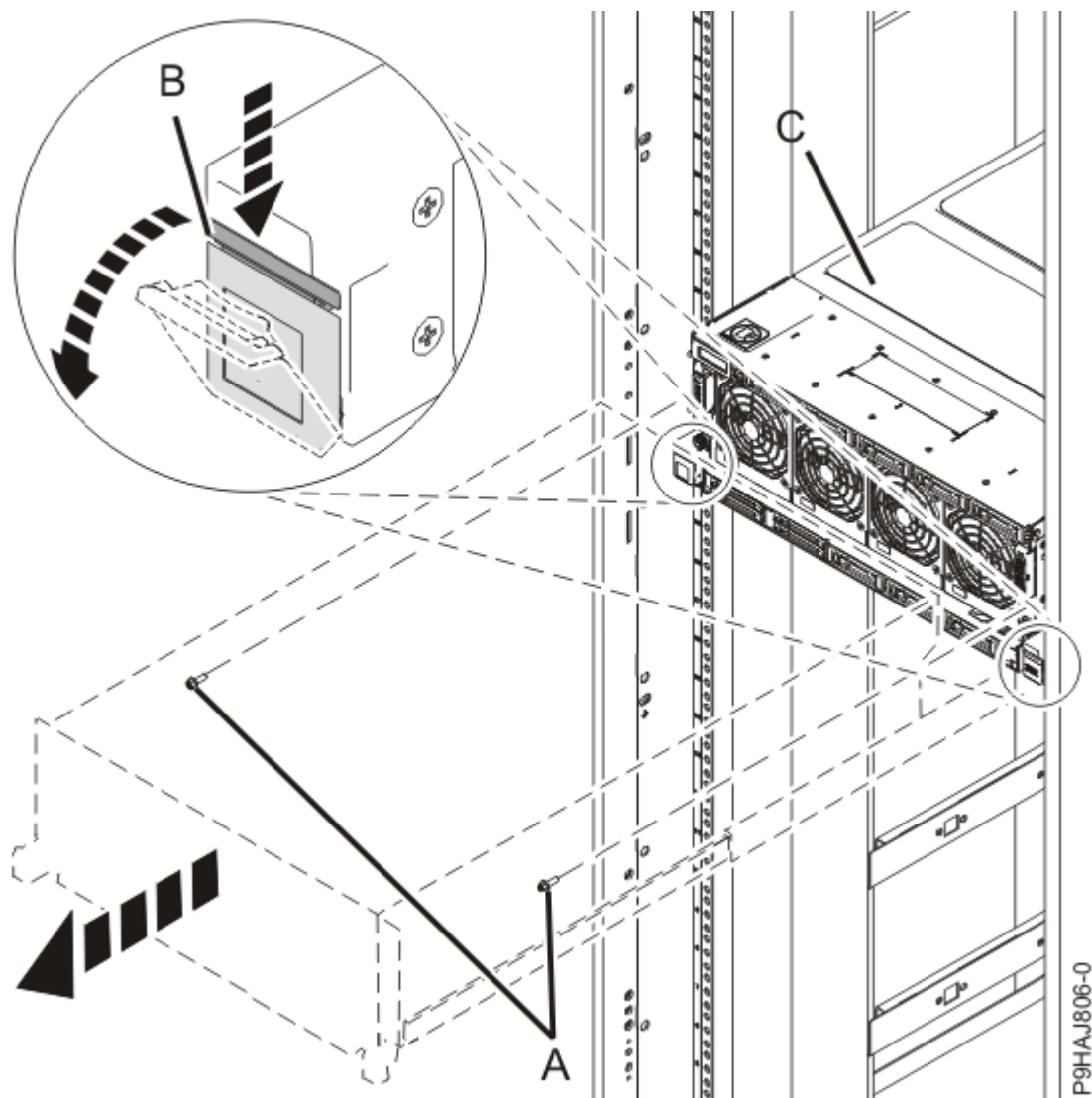


図 11. システムの保守位置への設置

6. 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを取り付けます。

ESD リスト・ストラップは、保守手順が完了するまで、および該当する場合は保守アクセス・カバーが交換されるまで、塗装されていない金属面に接続しておく必要があります。



重要：

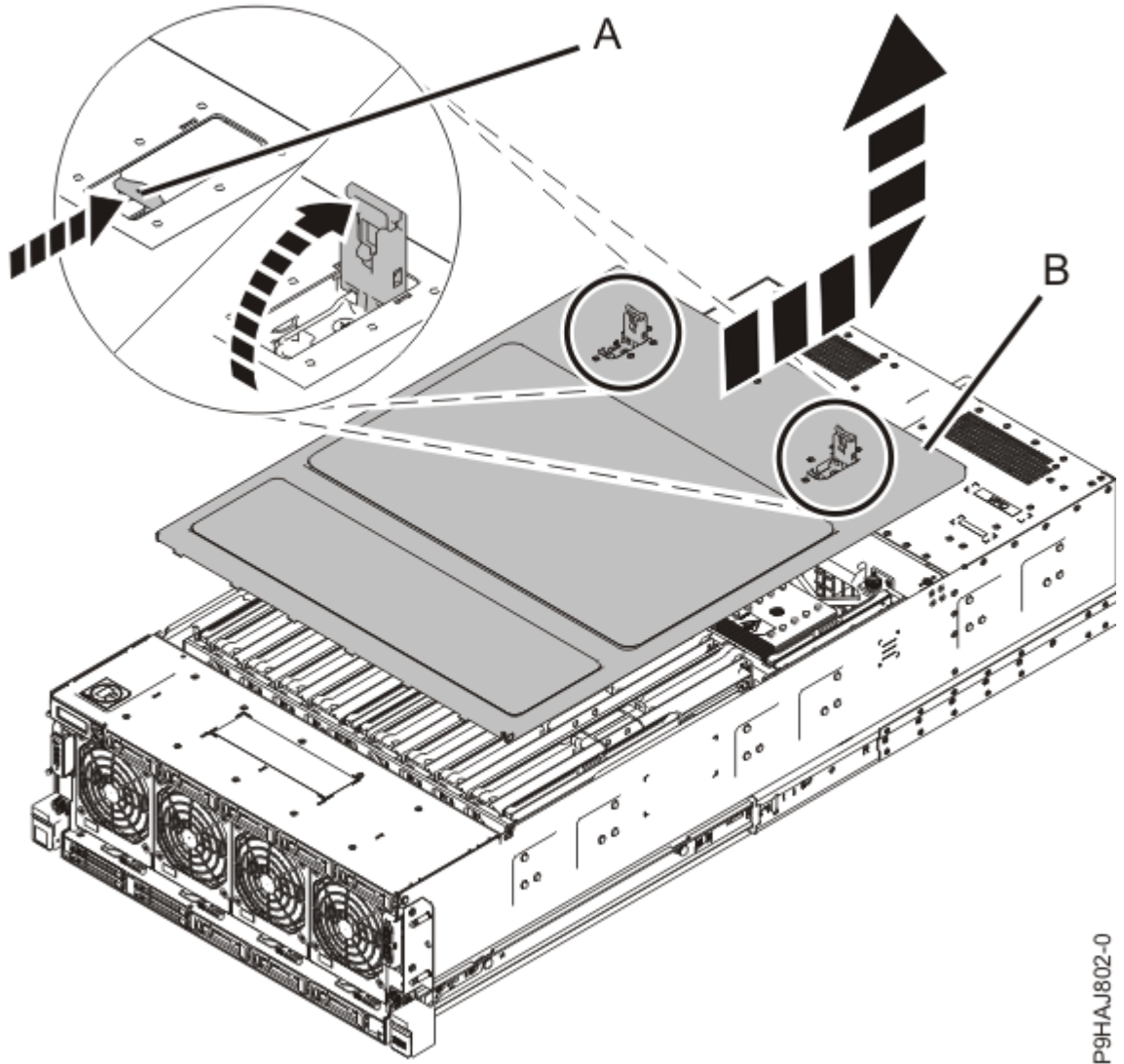
- 静電気の放電 (ESD) によるハードウェアの損傷を防ぐために、ESD リスト・ストラップを、ご使用のハードウェアの前面の ESD ジャック、背面 ESD ジャック、または塗装されていない金属面に接触させます。
- ESD リスト・ストラップ使用時は、電気機器のすべての安全手順に従います。ESD リスト・ストラップは静電気を制御するために使用するものです。これは、電気機器を使用または電気機器で作業を行う際に、感電するリスクを増大するものでも、低減するものでもありません。
- ESD リスト・ストラップがない場合は、製品を ESD パッケージから取り出して、ハードウェアの取り付けまたは取り替えを行う直前に、システムの塗装されていない金属面に少なくとも 5 秒以上触れてください。この保守プロセスのどの時点でも、システムから離れた場合は、保守プロセスを続行する前に、塗装されていない金属面に少なくとも 5 秒間触れることによって身体を再度放電することが重要です。

7. 保守アクセス・カバーを取り外します。



重要: 保守アクセス・カバーを取り付けずにシステムを 10 分を超えて稼働させると、システム電源がオンになり、システム・コンポーネントを損傷する可能性があります。

- a. リリース・ラッチ **(A)** を、図に示されている方向に押します。
- b. カバー **(B)** をスライドさせてシステム装置から外します (下図を参照)。保守アクセス・カバーの最前部が上部のフレーム棚を通り過ぎたら、カバーを持ち上げてシステム装置から外します。



P9HAJ802-0

図 12. 保守アクセス・カバーの取り外し

8. 障害のある部品の識別 LED を活動化するために、以下の図に示すとおり、Trusted Platform Module カードのプッシュボタン **(A)** を押し下げたまま保持します。

緑色の LED **(B)** が点灯していることを確認します。これは、識別 LED に十分な電力が通電していることを表します。LED **(B)** が点灯していない場合は、サービス・ラベルを使用することにより、ロケーション・コードを使用して物理ロケーションを見つけます。

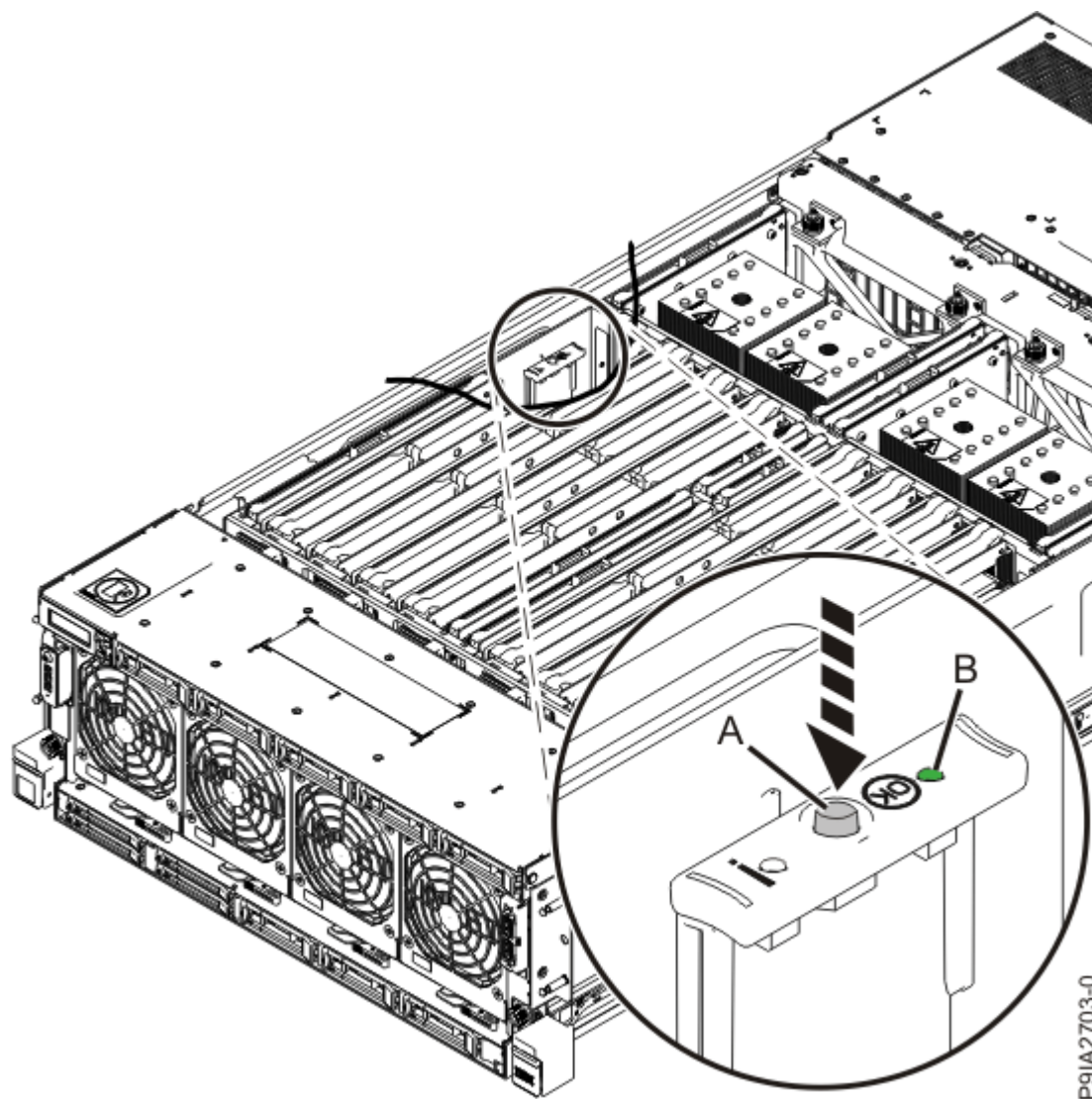


図 13. 識別 LED の活動化

9. 障害が発生したメモリー・モジュールのメモリー・ライザーのオレンジ色の LED を見つけます。どのメモリー・ライザー が点灯している (つまり、取り替えるメモリー・モジュールを示している) のかを書き留めます。

21 ページの図 14 は、メモリー・ライザー LED の位置 **(A)** を示しています。

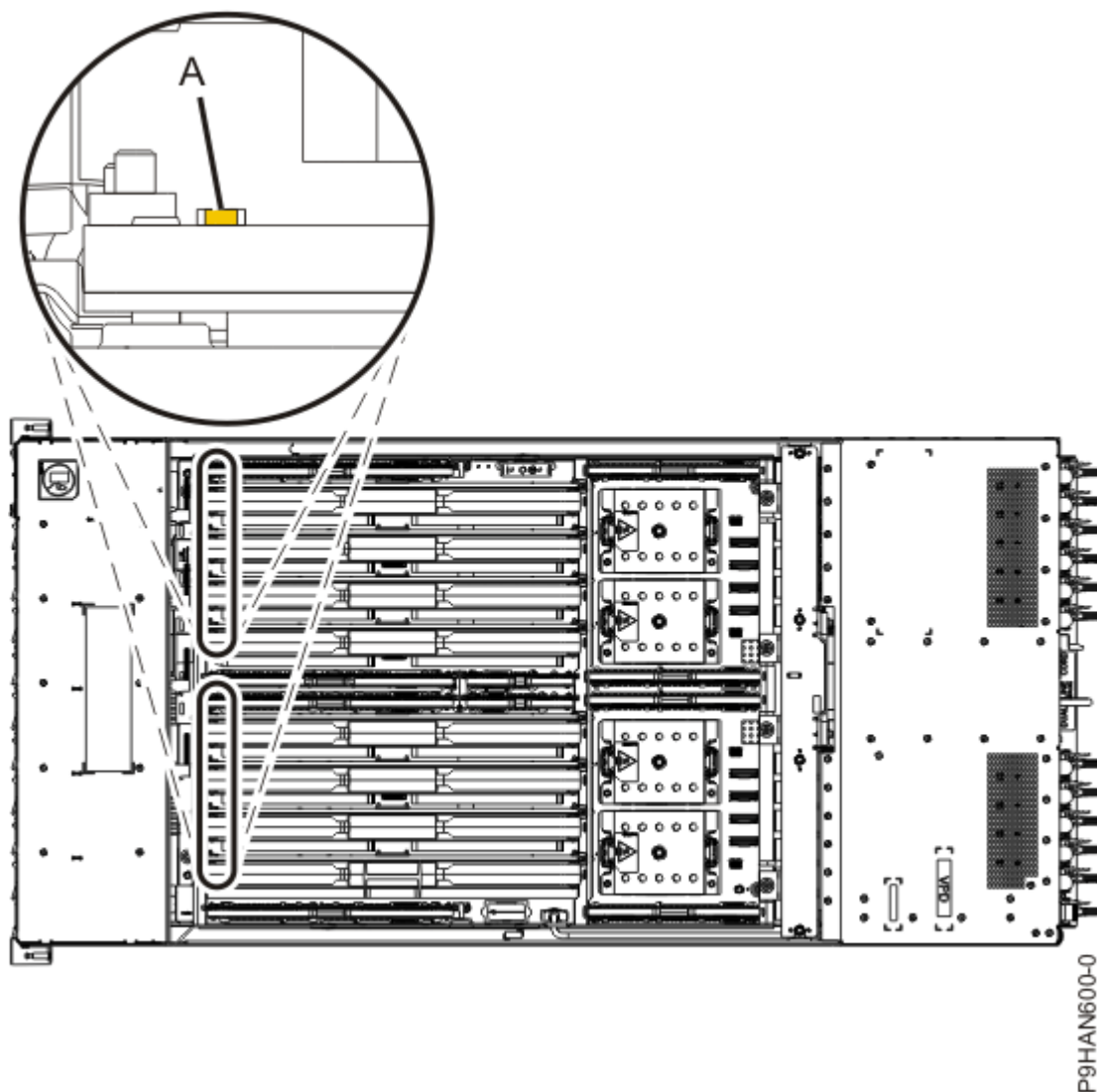
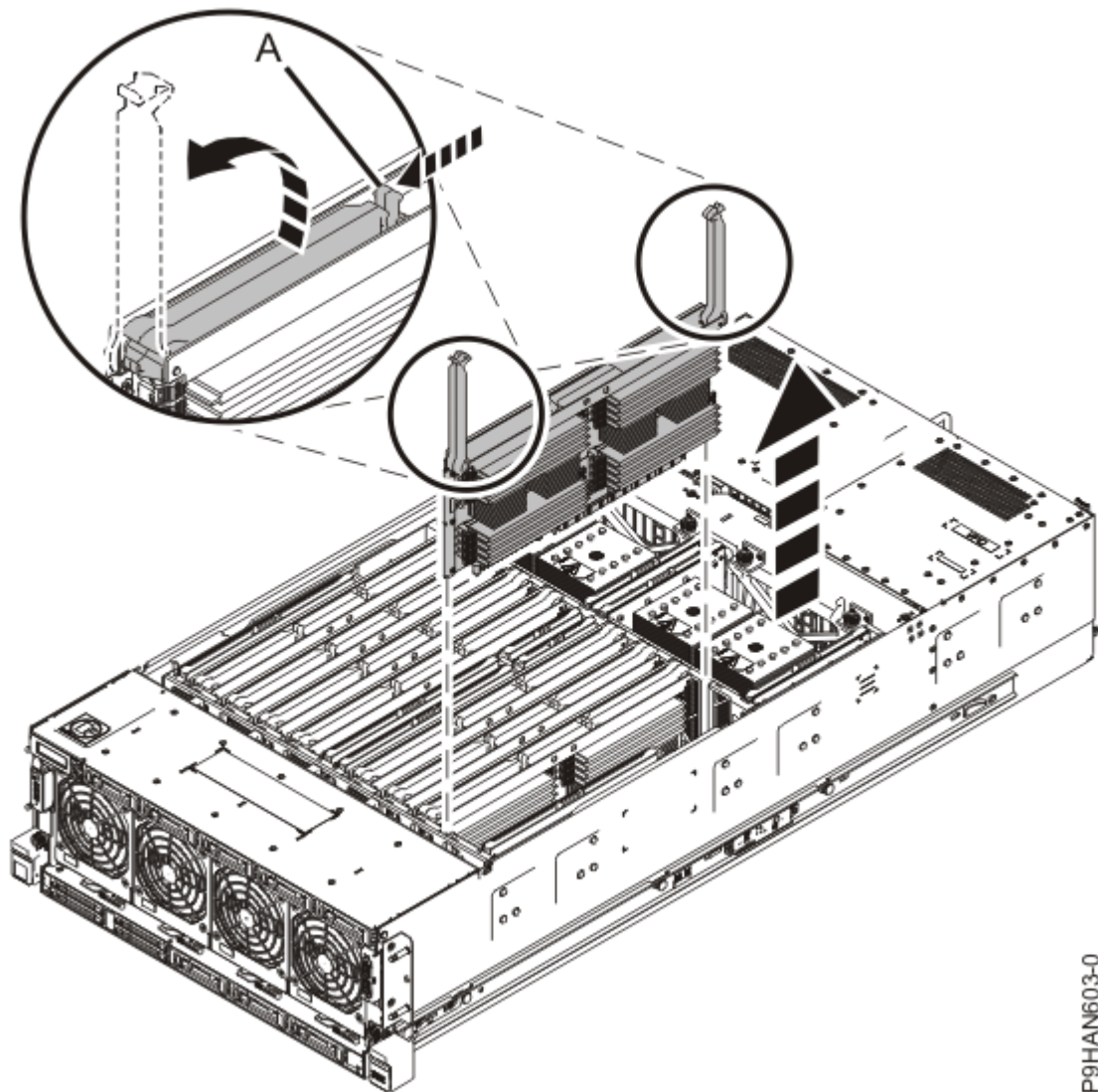


図 14. メモリー・ライザーの LED

ロケーター機能が正常に働いていない場合は、イベント・ログ情報を使用して、取り外すメモリー・ライザーを見つける必要があります。

10. 識別したメモリー・ライザーを取り外すには、以下のステップを実行します。

- a) メモリー・ライザーのリリース・ラッチ **(A)** を開きます (下図を参照)。
ラッチを、まっすぐ 90 度の位置まで完全に開きます。
- b) ラッチをしっかりつかんで、メモリー・ライザーをスロットから引き出します。



P9HAN603-0

図 15. メモリー・ライザーの取り外し

11. メモリー・ライザーを ESD (静電気放電) マットに置きます。

9040-MR9 システムからのメモリー・モジュールの取り外し

メモリー・モジュールをシステムから取り外すには、以下の手順のステップを実行します。

手順

1. 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを着用していること、および ESD クリップのプラグが接地されているジャックに差し込まれているか、またはクリップが塗装されていない金属面に接続されていることを確認します。そうでない場合は、ここで行ってください。
2. メモリー・ライザー内でどのメモリー・モジュールに障害があるかを判別するには、メモリー・ライザーのロケーター・ボタン (A) を押します。(B) にある緑色の LED は、メモリー・ライザー・インジケーターに、メモリー・モジュール・インジケーターを点灯させるのに十分な電力があるかどうかを示します。(C) にある黄色の LED は、メモリー・ライザーに問題があることを示します。障害のあるメモリー・モジュール LED の LED は、(D) にあります。

ロケーター機能が正常に働いていない場合は、イベント・ログ情報を使用して、取り替えるメモリー・モジュールを見つける必要があります。

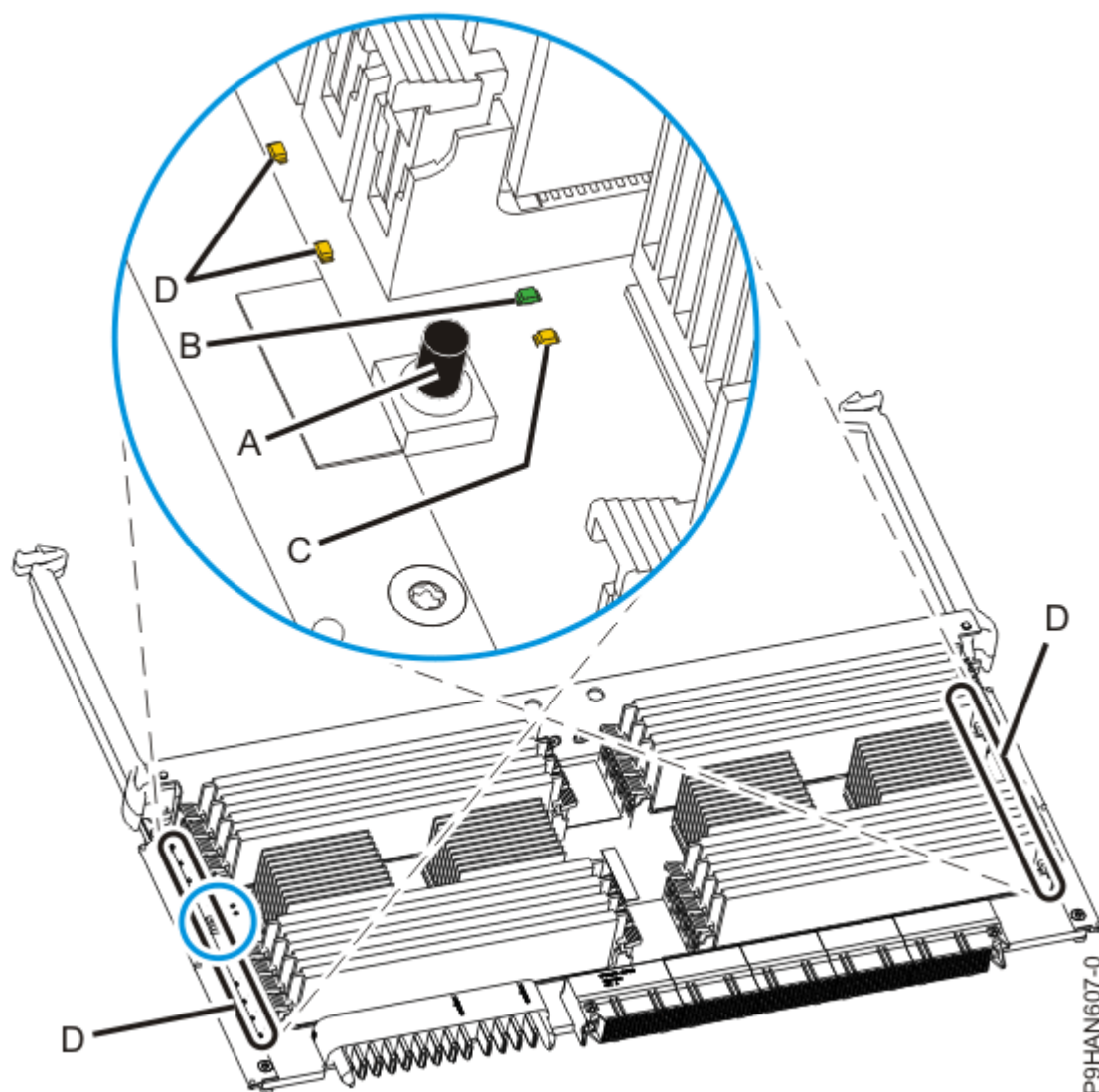


図 16. メモリー・モジュールの識別

3. メモリー・モジュールをそのコネクタからアンロックするには、両方のロックング・タブを、[24 ページの図 17](#) に示されている方向に同時に押してモジュールから外します。

このタブのレバー操作により、メモリー・モジュールがコネクタから押し出されます。指でタブを開くのが難しい場合は、ボールペンの先端を使用するか、または鉛筆の消しゴムが付いている側を使用してください。レバーが同時に開かないと、メモリー・モジュールがまっすぐ上に持ち上がりません。

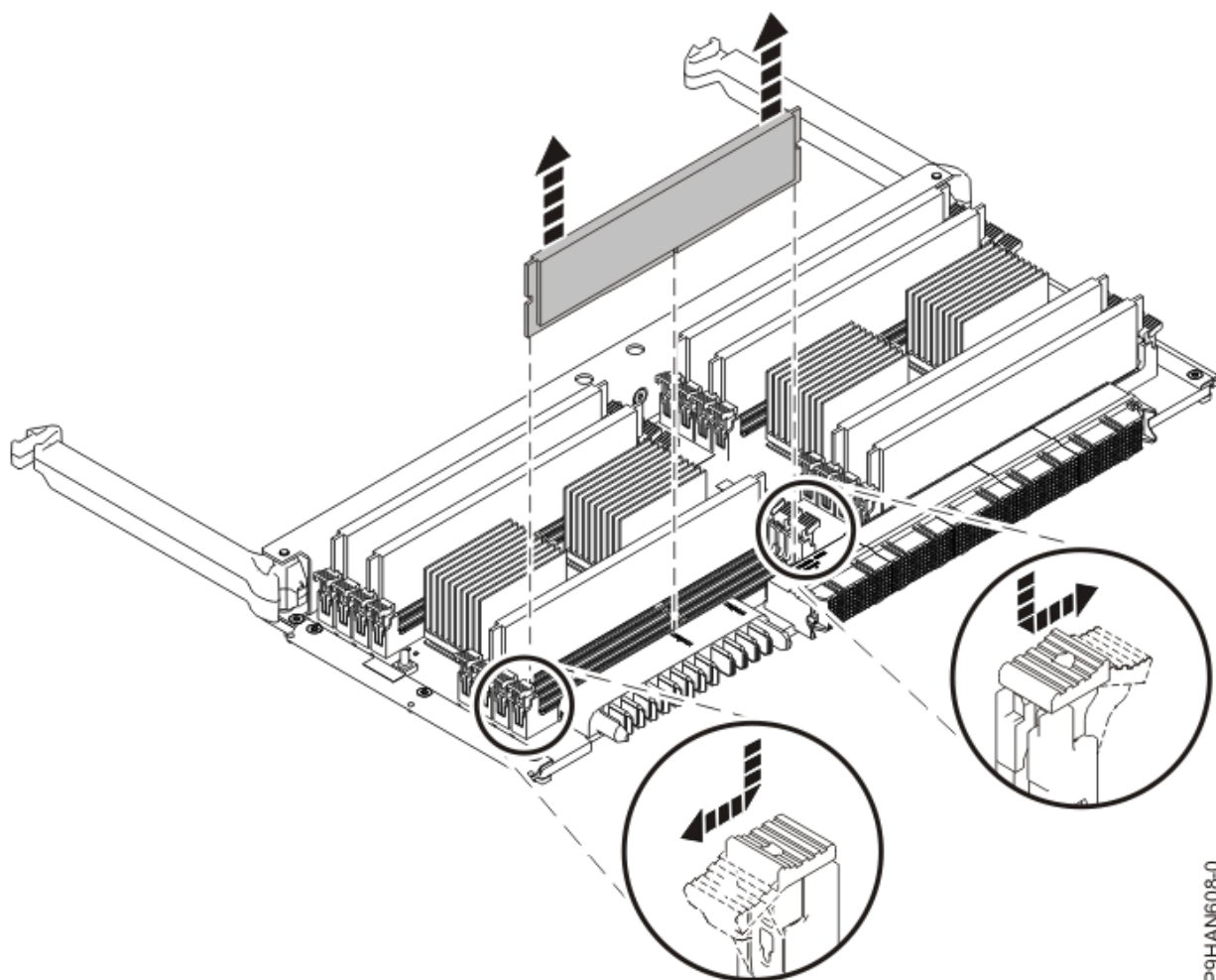


図 17. メモリー・モジュールの取り外し

4. メモリー・モジュールの両端をつかんで、システムから引き出します。
5. 取り外した部品を再度使用する場合は、その部品を静電気の放電 (ESD) マット上に置きます。

9040-MR9 システムでのメモリー・モジュールの再取り付け

システム内のメモリー・モジュールを取り替えるには、以下の手順のステップを実行します。

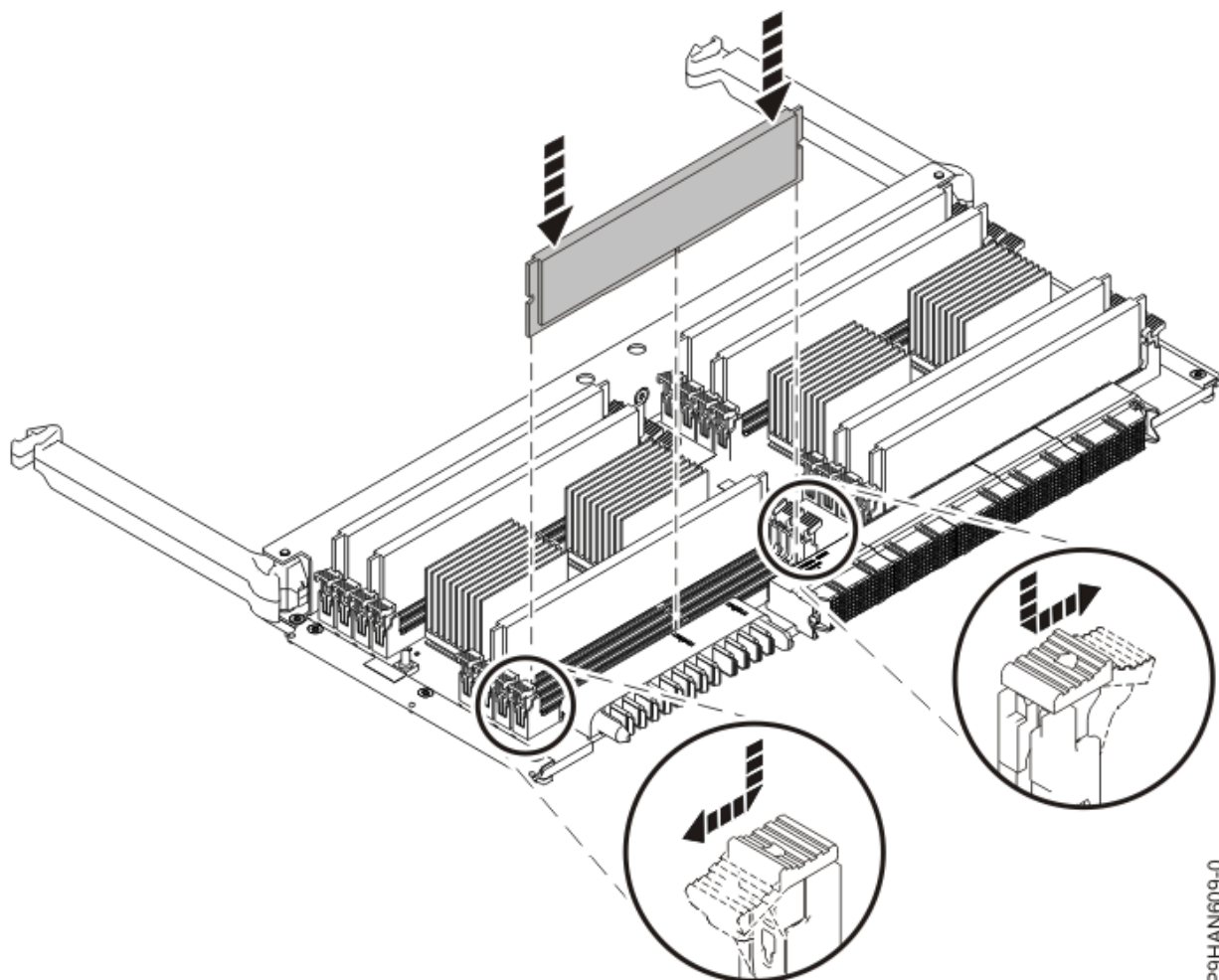
手順

1. 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを着用していること、および ESD クリップのプラグが接地されているジャックに差し込まれているか、またはクリップが塗装されていない金属面に接続されていることを確認します。そうでない場合は、ここで行ってください。
2. 記録してあるスロット情報を使用して、メモリー・モジュールを配置するスロットを判別します。
3. 新しいメモリー・モジュールの両端をしっかり持って、スロットと位置を合わせます。



重要: メモリー・モジュールの誤った取り付けを防ぐために、メモリー・モジュールにはキー溝が付けられています。メモリー・モジュールの取り付けを試みる前に、メモリー・モジュール・コネクター内のキー・タブの位置に注意します。

4. メモリー・モジュール コネクターのロッキング・タブが開いていることを確認します。ロッキング・タブが所定の位置にロックするまで、メモリー・モジュールをまっすぐ下にゆっくり押して、スロットにしっかり入れます。25 ページの図 18 を参照してください。



P9HAN609-0

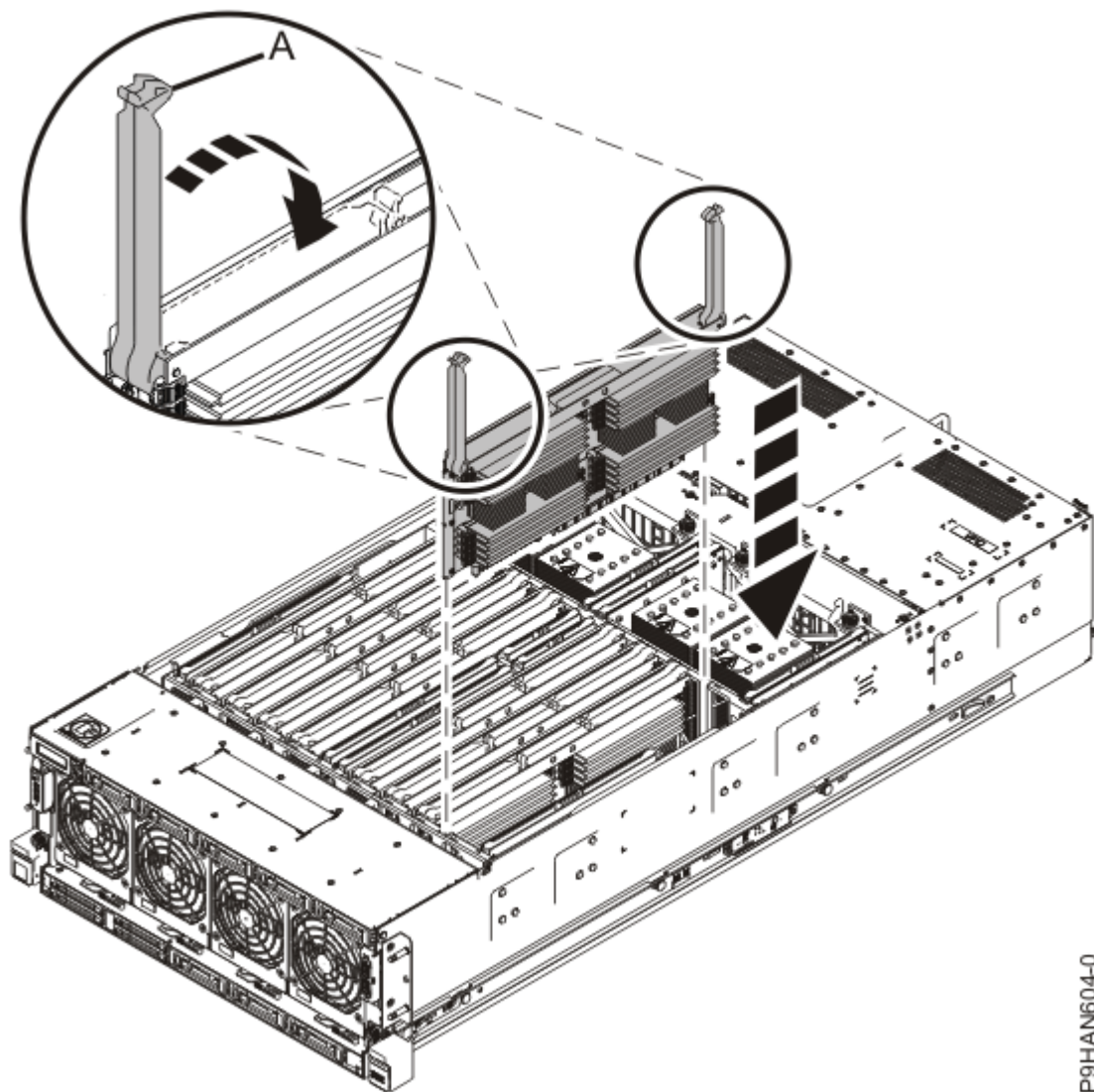
図 18. メモリー・モジュールの再取り付け

メモリー・モジュールの取り外しおよび再取り付け後の、操作のための 9040-MR9 システムの準備

メモリー・モジュール取り外しおよび取り替え後の操作のためにシステムを準備するには、以下の手順のステップを実行します。

手順

1. 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを着用していること、および ESD クリップのプラグが接地されているジャックに差し込まれているか、またはクリップが塗装されていない金属面に接続されていることを確認します。そうでない場合は、ここで行ってください。
2. メモリー・ライザーを挿入するには、以下のステップを実行します。
 - a) リリース・ラッチ **(A)** が、90 度の角度まで完全に開いていることを確認します (下図を参照)。
 - b) メモリー・ライザーをコネクタの位置に合わせます。
 - c) メモリー・ライザーをしっかりとコネクタに押し込みます。
 - d) リリース・ラッチを閉じた位置まで回転させ、リリース・ラッチを押し下げて、メモリー・ライザーがコネクタにしっかり収まったことを確認します。



P9HAN604-0

図 19. メモリー・ライザーの挿入

3. 保守アクセス・カバーを再度取り付けます。

- a) カバー **(A)** を下げてシステム装置に乗せます。カバーの両側にあるカバー位置合わせピン **(C)** を、シャーシの対応スロットに確実にはめます。
- b) カバー **(A)** をスライドさせて、システム装置に取り付けます。つまみ **(D)** をシャーシの前面開口部に沿った網目の下に確実に押し込みます。
- c) リリース・ラッチ **(B)** を、以下の図に示されている方向に押して閉じます。

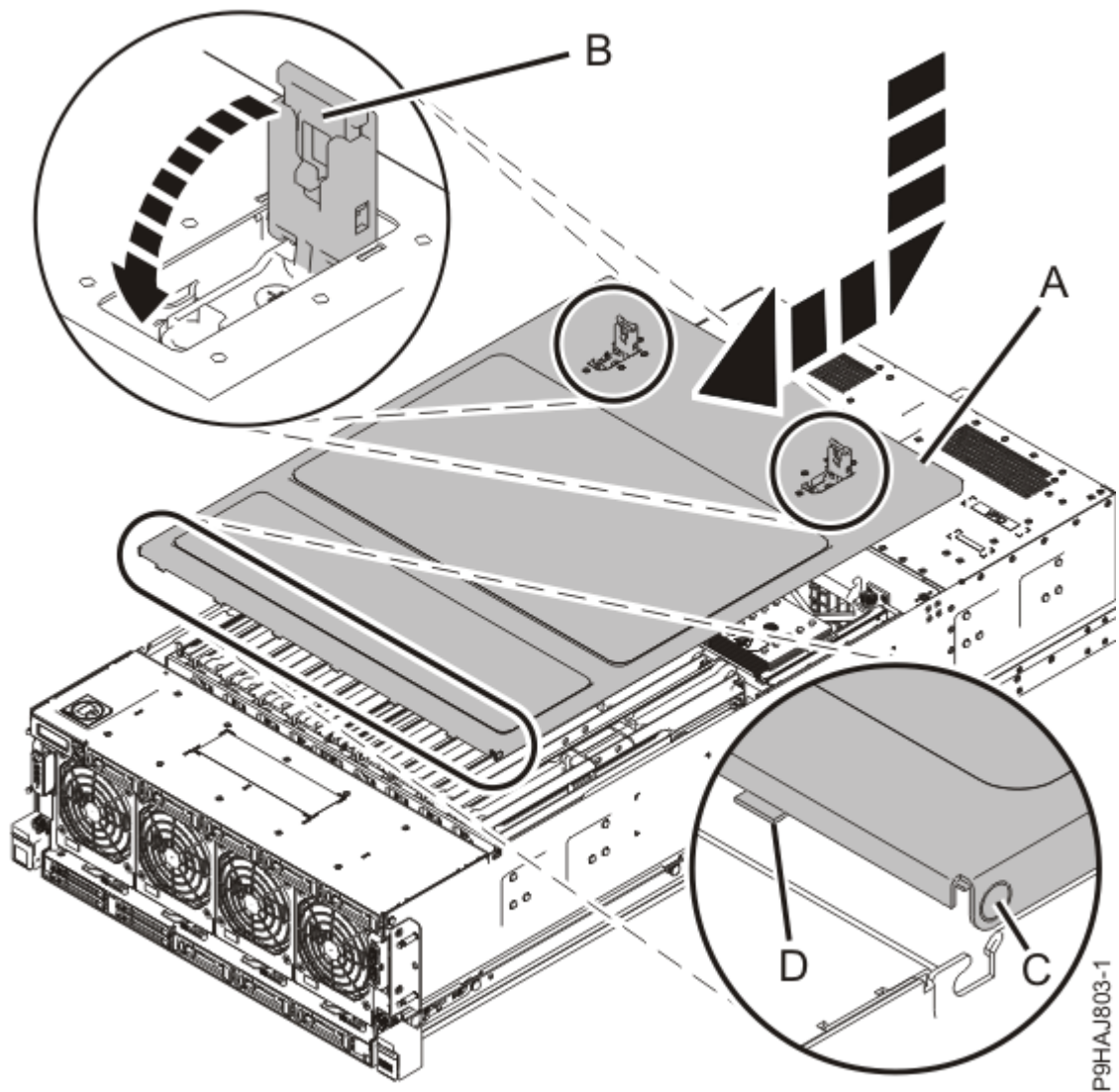


図 20. 保守アクセス・カバーの取り付け

4. 以下のステップを実行して、システムを操作位置に置きます。

- a. 青のレール安全ラッチ **(A)** を前方に押しアンロックします (下図を参照)。
- b. システムの両方のリリース・ラッチが所定の位置にロックされるまで、システム装置をラック内に押し戻します (下図を参照)。システムを押し込む際に、ケーブルが引っ掛かったり巻きついたりしないことを確認してください。

注: システム装置をゆっくりとスライドさせてラックに入れ、指がサイド・レールに引っ掛からないことを確認します。

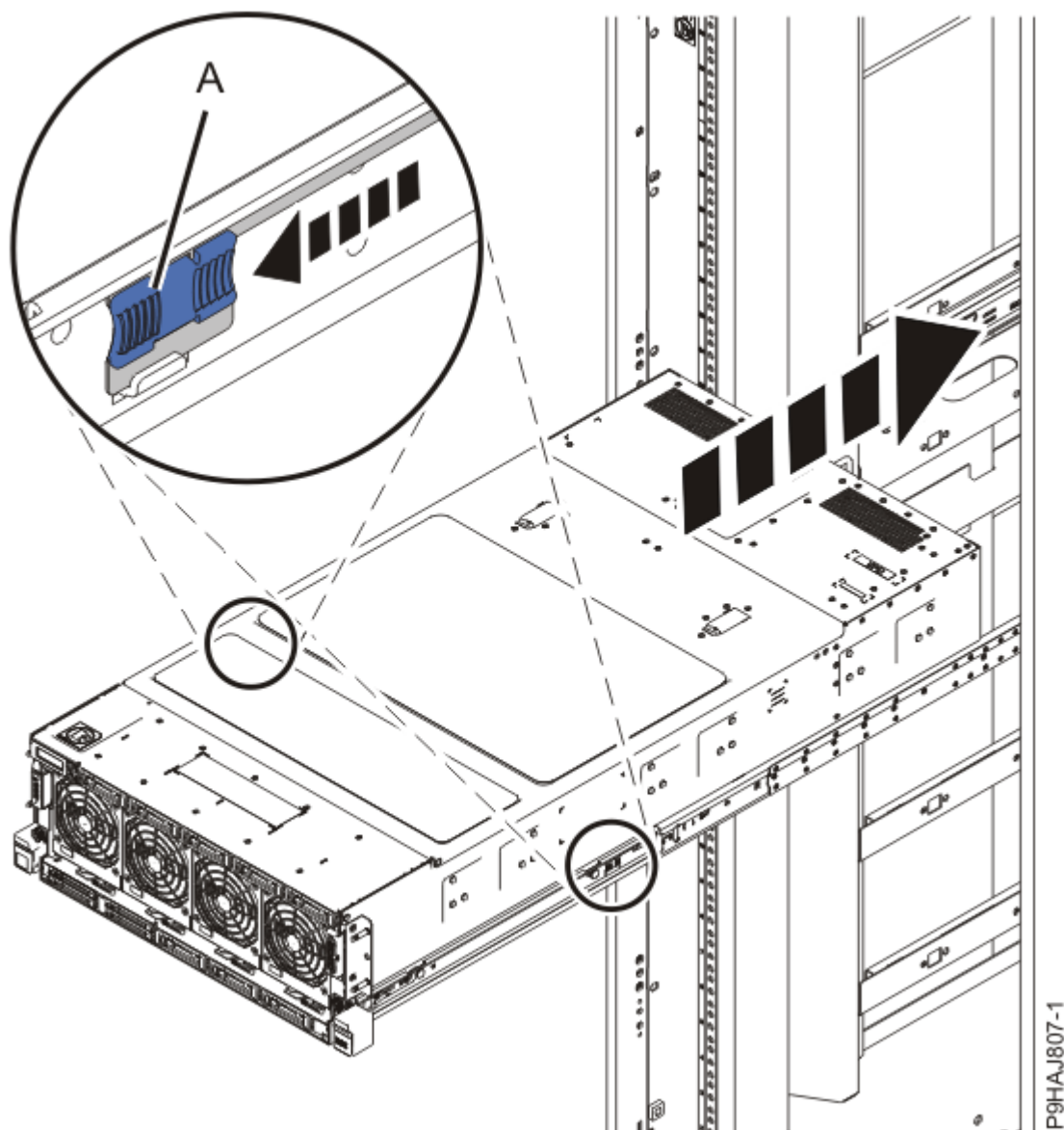


図 21. システムの操作位置への設置

5. システム装置の両方のリリース・ラッチが所定の位置にロックされるまで、システム装置 **(B)** をラック内に押し戻します。
面ファスナーを、ケーブルの周囲でなく、ケーブル・マネジメント・アームの後部に巻いて、ケーブル・マネジメント・アームを固定します。
6. ラベルを確認して、すべての外部ケーブルのプラグを PCIe アダプターに再度差し込みます。
7. ラベルを使用して電源コード **(A)** をシステム装置に再接続します (下図を参照)。
次の図に示すように、面ファスナー **(B)** を使用して、電源コードをシステムに固定します。

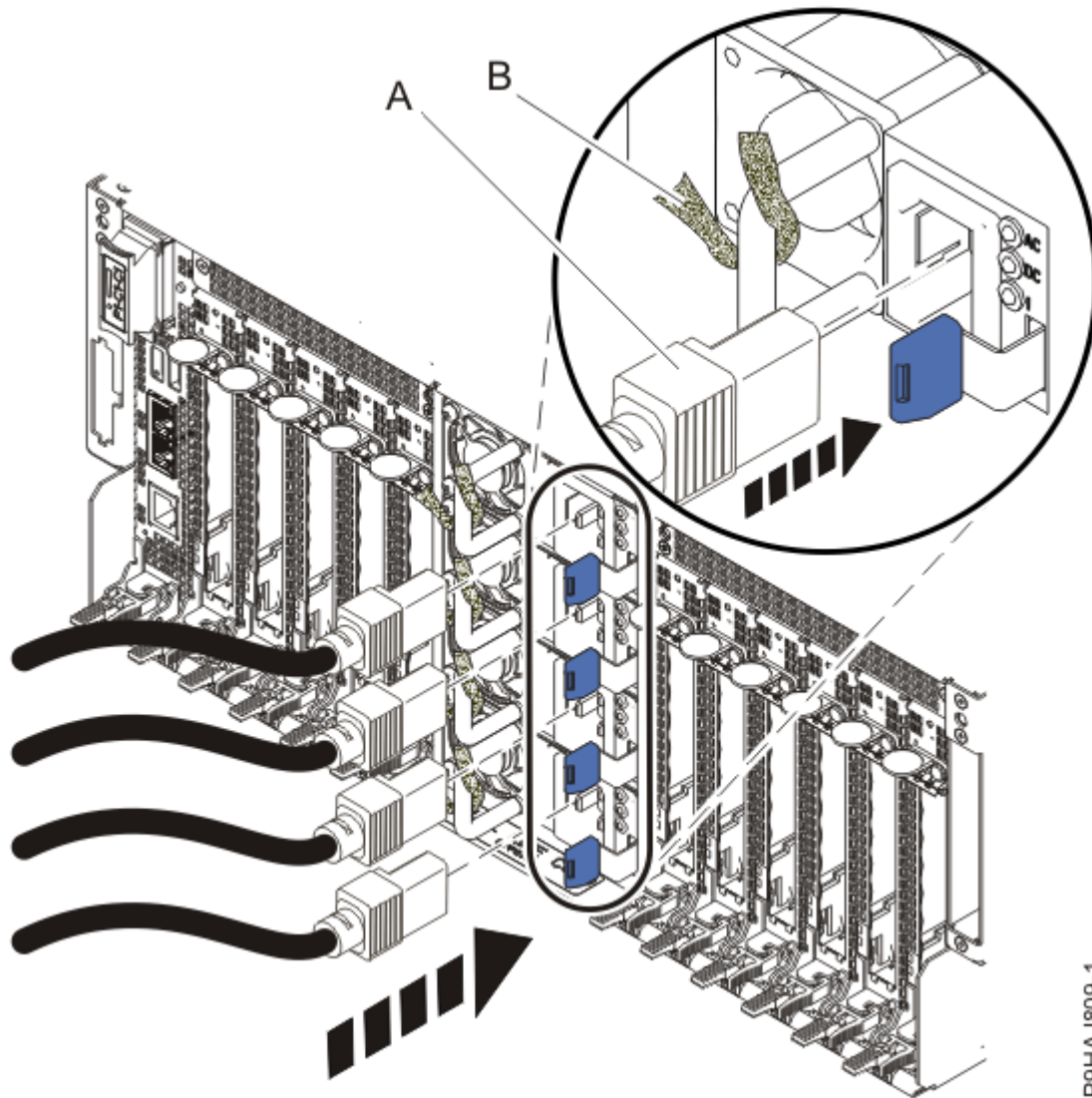


図 22. 電源コードの接続

8. システムを始動します。手順については、[システムの始動 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustartsys.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustartsys.htm) を参照してください。
9. 識別 LED をオフにします。手順については、[識別 LED の非活動化 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/p9haj_turn_off_identify_led.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/p9haj_turn_off_identify_led.htm) を参照してください。
10. 取り付け済み部品を検査します。
 - サービス・アクションのために部品を取り替えた場合は、取り付け済み部品を検査します。手順については、[修復の検証 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9ect/pxect_verifyrepair.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9ect/pxect_verifyrepair.htm) を参照してください。
 - 他の何らかの理由で部品を取り付けた場合は、取り付け済み部品を検査します。手順については、[取り付け済み部品の検査 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/pxhaj_hsmverify.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/pxhaj_hsmverify.htm) を参照してください。

9040-MR9 システムでのメモリー・モジュールの差し込み規則

IBM Power System E950 (9040-MR9) サーバーのメモリー・モジュールにあてはまる構成および規則について説明します。

ここでは、システムのメモリー・モジュールの規則について説明します。

- システムは、8 GB、16 GB、32 GB、64 GB、および 128 GB の DDR4 メモリー・モジュール をサポートします。

- システムには、メモリー・ライザー・カードが 8 枚あります。
- 各メモリー・ライザー・カードには DIMM が 8 個あります。
- 各システム・プロセッサに、メモリー・ライザー・カードが 1 枚必要があります。
- 未使用のメモリー・モジュール・コネクターには、メモリー・モジュール・フィラーが 1 つ必要です。
- 未使用のメモリー・ライザー位置には、メモリー・ライザー・フィラーが 1 つ必要です。
- 1 枚のメモリー・ライザー・カードは、最大 16 個の DIMM を持つことができます。
- 各システム・プロセッサは、メモリー・ライザー・カードを 2 枚持つことができます。
- 各メモリー・ライザーで、すべてのメモリー・モジュールのサイズとタイプが同じでなければなりません。
- メモリー・モジュール・コネクターの色は、黒色と白色です。最初の 8 個のメモリー・モジュールは、白色の DIMM コネクターに取り付ける必要があります。
- プロセッサのメモリー・ライザー・カードの容量が異なる場合は、最大のメモリー・ライザー・カードにシステム・プロセッサ CP0 を入れます。
- メモリー・ライザー・カードを追加する際には、以下の要件を考慮してください。
 - システム・プロセッサの最初のメモリー・ライザー・カードがすべていっぱいになったら、2 枚目のメモリー・ライザー・カードをシステム・プロセッサ CP0 に追加します。各システム・プロセッサの 2 枚目のメモリー・ライザー・カードは、最初のメモリー・ライザー・カードのメモリー・モジュール容量とメモリー・モジュール容量が異なってもかまいません。2 枚目のメモリー・ライザー・カードのメモリー・モジュールは、最初のメモリー・ライザー・カードと同じタイプとサイズのことを推奨します。
 - 2 枚目のメモリー・ライザー・カードをシステム・プロセッサ CP1 に追加し、次にシステム・プロセッサ CP2 に追加して、最後にシステム・プロセッサ CP3 に追加します。

9040-MR9 システムからのメモリー・モジュールの永続的な取り外し

IBM Power System E950 (9040-MR9) サーバーからのメモリー・モジュールの永続的な取り外しについて説明します。

このタスクについて

システムが ハードウェア管理コンソール (HMC) によって管理されている場合は、HMC を使用して、システム内の部品を修復します。手順については、[HMC を使用した部品の修復 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/p9haj_hmc_repair.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/p9haj_hmc_repair.htm) を参照してください。

システムが HMC によって管理されていない場合は、以下の手順のステップを実行して、メモリー・モジュールをシステムから取り外します。

注: このフィーチャーの取り外しまたは取り替えは、お客様が行う作業です。この作業は、お客様自身で行うこともできますが、サービス・プロバイダーに依頼することもできます。この作業に関して、サービス・プロバイダーがお客様に費用を請求させていただく場合があります。

メモリー・モジュールを永続的に取り外すための 9040-MR9 システムの準備

メモリー・モジュールを永続的に取り外すためにシステムを準備するには、この手順のステップを実行します。

始める前に

取り付けのためにメモリー・モジュール・スロットの差し込み順序を記録します。

ここでは、システムのメモリー・モジュールの規則について説明します。

- システムは、8 GB、16 GB、32 GB、64 GB、および 128 GB の DDR4 メモリー・モジュールをサポートします。
- システムには、メモリー・ライザー・カードが 8 枚あります。
- 各メモリー・ライザー・カードには DIMM が 8 個あります。

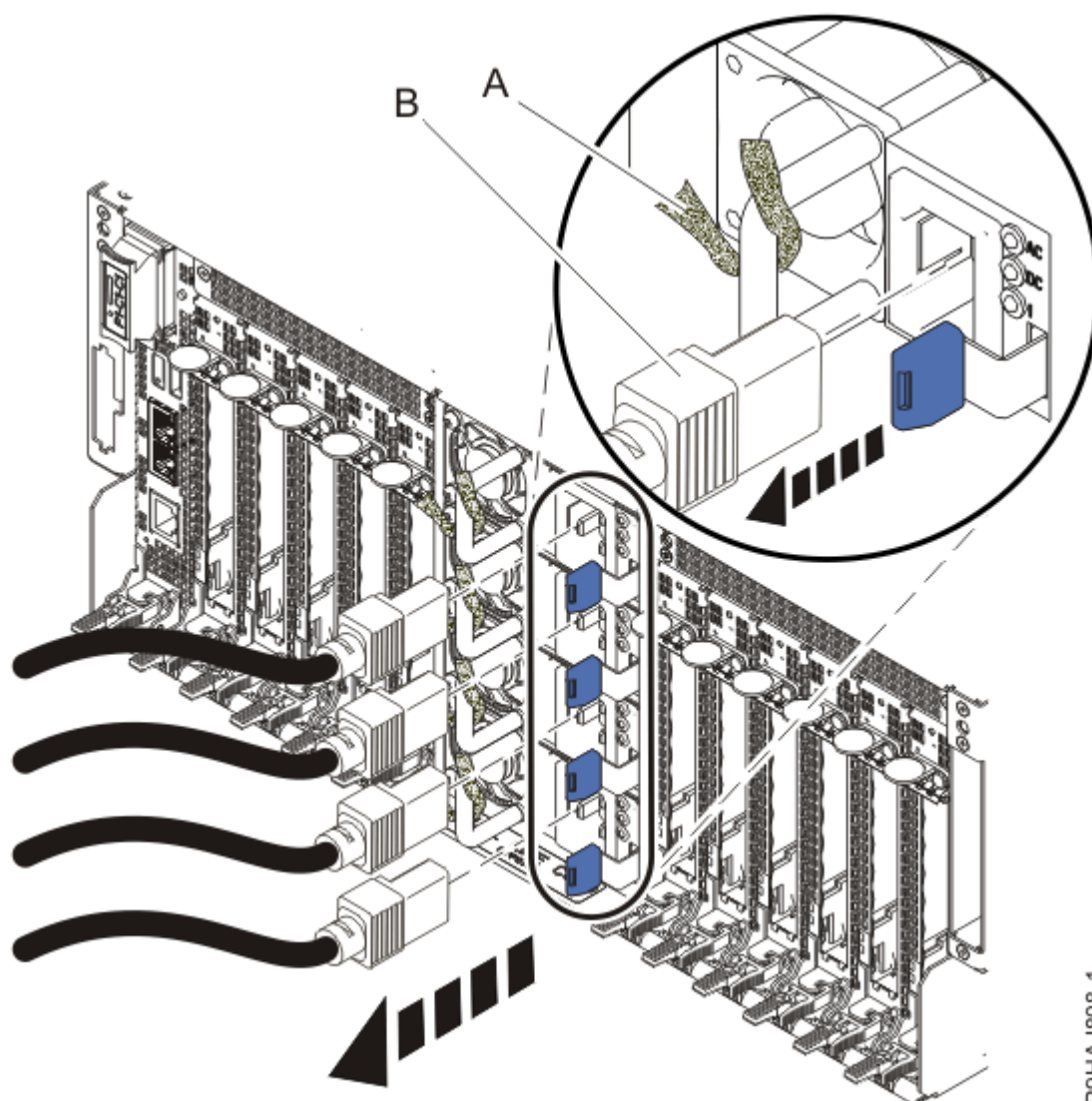
- 各システム・プロセッサに、メモリー・ライザー・カードが1枚必要があります。
- 未使用のメモリー・モジュール・コネクターには、メモリー・モジュール・フィラーが1つ必要です。
- 未使用のメモリー・ライザー位置には、メモリー・ライザー・フィラーが1つ必要です。
- 1枚のメモリー・ライザー・カードは、最大16個のDIMMを持つことができます。
- 各システム・プロセッサは、メモリー・ライザー・カードを2枚持つことができます。
- 各メモリー・ライザーで、すべてのメモリー・モジュールのサイズとタイプが同じでなければなりません。
- メモリー・モジュール・コネクターの色は、黒色と白色です。最初の8個のメモリー・モジュールは、白色のDIMMコネクターに取り付ける必要があります。
- プロセッサのメモリー・ライザー・カードの容量が異なる場合は、最大のメモリー・ライザー・カードにシステム・プロセッサCP0を入れます。
- メモリー・ライザー・カードを追加する際には、以下の要件を考慮してください。
 - システム・プロセッサの最初のメモリー・ライザー・カードがすべていっぱいになったら、2枚目のメモリー・ライザー・カードをシステム・プロセッサCP0に追加します。各システム・プロセッサの2枚目のメモリー・ライザー・カードは、最初のメモリー・ライザー・カードのメモリー・モジュール容量とメモリー・モジュール容量が異なってもかまいません。2枚目のメモリー・ライザー・カードのメモリー・モジュールは、最初のメモリー・ライザー・カードと同じタイプとサイズのことを推奨します。
 - 2枚目のメモリー・ライザー・カードをシステム・プロセッサCP1に追加し、次にシステム・プロセッサCP2に追加して、最後にシステム・プロセッサCP3に追加します。

手順

1. 作業を行う部品およびシステムを識別します。手順については、[部品の識別 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/sal.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/sal.htm) を参照してください。
エンクロージャーの青の識別LEDを使用して、システムを見つけます。システムのシリアル番号が、サービスの対象となるシリアル番号と一致していることを確認します。
2. システムを停止します。手順については、[システムの停止 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustopsys.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustopsys.htm) を参照してください。
3. 電源コードのプラグをシステムから抜き、電源装置にラベルを付けてシステムから切り離します。

注:

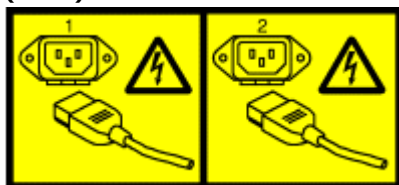
- このシステムは、2つ以上の電源装置を装備している場合があります。取り外し手順および再取り付け手順でシステムの電源オフが必要な場合は、システムの電源がすべて完全に切断されていることを確認してください。
- 電源コード **(B)** は、面ファスナー **(A)** を使用してシステムに固定されています。電源コードを切り離した後でシステムを保守位置に置く場合は、必ずファスナーを外してください。



P9HAJ808-1

図 23. 電源コードの取り外し

(L003)



または



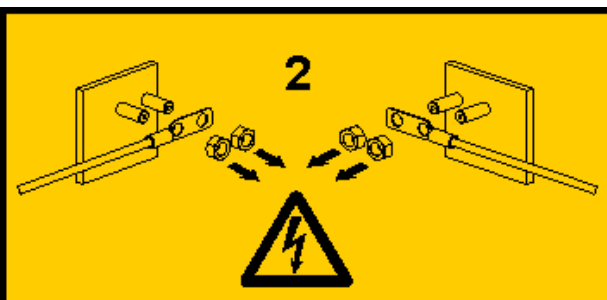
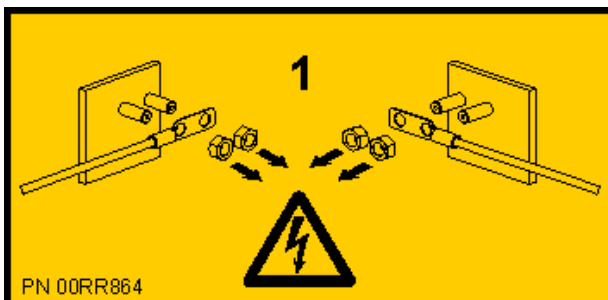
または



または



または



危険：複数の電源コード。この製品は複数の AC 電源コードや複数の DC 電源ケーブルを備えていることがあります。危険な電圧をすべて除去するために、すべての電源コードと電源ケーブルを切り離してください。(L003)

4. PCIe アダプターに接続されているすべての外部ケーブルにラベルを付けて切り離します。
5. 以下のステップを実行して、システムを保守位置に置きます。

ラック・スタビライザー・ブラケットがラックに取り付けられていない場合は、ドロワーまたはフィーチャーを引き出したり、取り付けたりしないでください。一度に複数のドロワーを引き出さないでください。一度に複数のドロワーを引き出すと、ラックが不安定になる可能性があります。



- a. 配送用ねじ **(A)** をまだ取り外していない場合は、プラスのねじ回しを使用して取り外します (下図を参照)。
- b. 次の図に示すように、サイド・ラッチ **(B)** を下方に押して、サイド・ラッチを解放します。
- c. 以下の図に示すように、システム **(C)** を引き出します。システムを引き出す際に、ケーブルが引っ掛かったり巻きついたりしないことを確認してください。

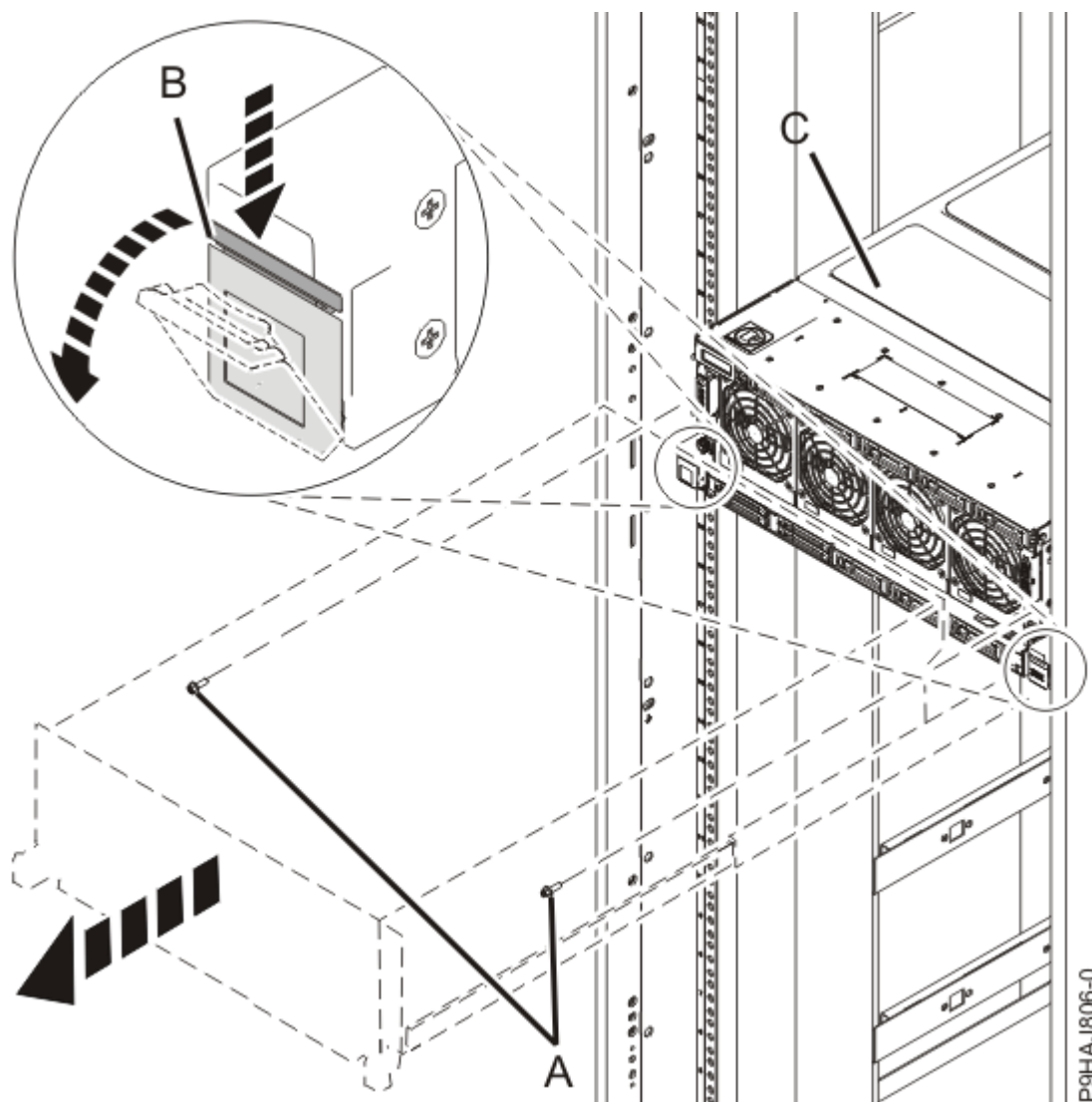


図 24. システムの保守位置への設置

6. 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを取り付けます。

ESD リスト・ストラップは、保守手順が完了するまで、および該当する場合は保守アクセス・カバーが交換されるまで、塗装されていない金属面に接続しておく必要があります。



重要：

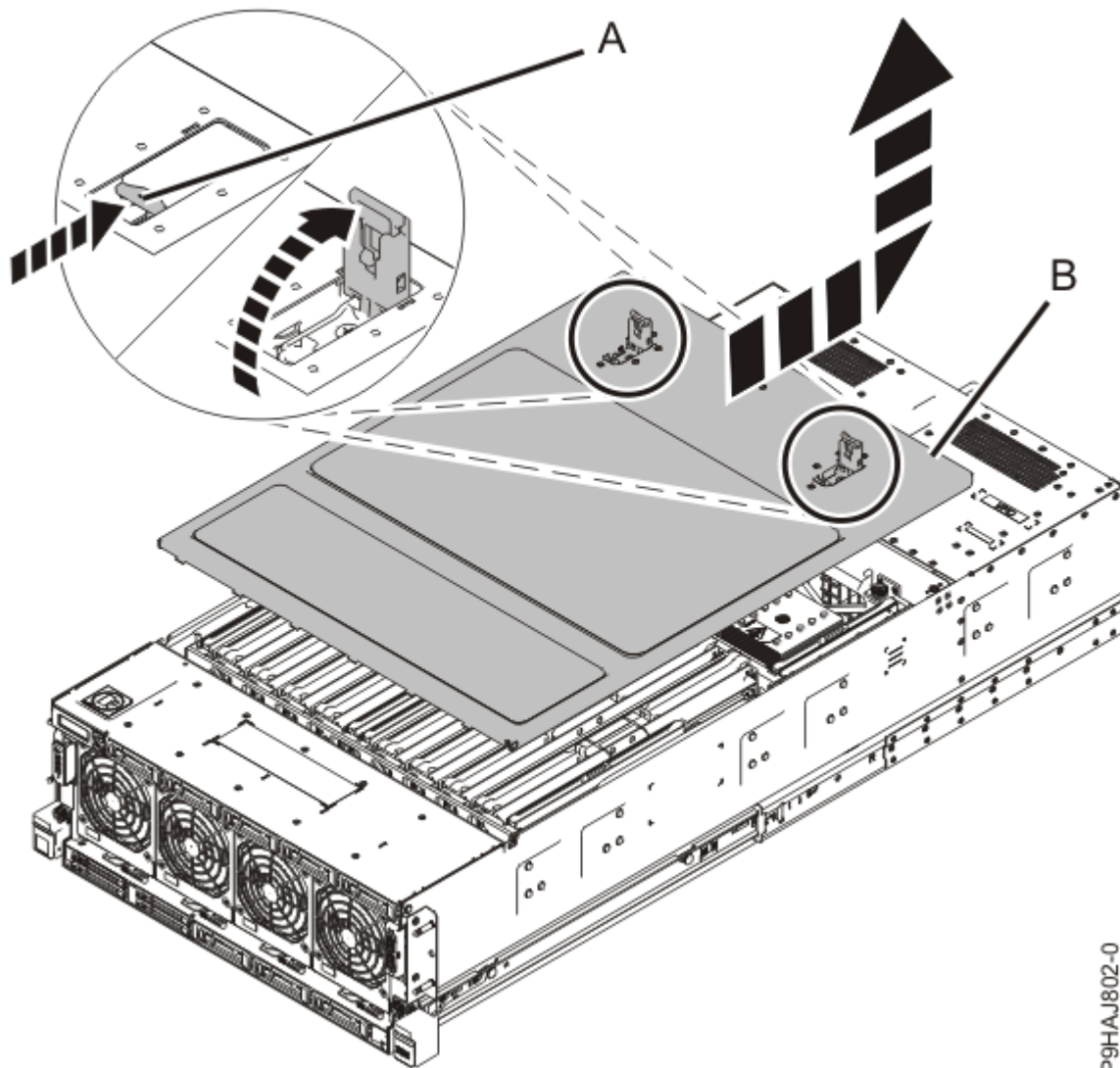
- 静電気の放電 (ESD) によるハードウェアの損傷を防ぐために、ESD リスト・ストラップを、ご使用のハードウェアの前面の ESD ジャック、背面 ESD ジャック、または塗装されていない金属面に接触させます。
- ESD リスト・ストラップ使用時は、電気機器のすべての安全手順に従います。ESD リスト・ストラップは静電気を制御するために使用するものです。これは、電気機器を使用または電気機器で作業を行う際に、感電するリスクを増大するものでも、低減するものでもありません。
- ESD リスト・ストラップがない場合は、製品を ESD パッケージから取り出して、ハードウェアの取り付けまたは取り替えを行う直前に、システムの塗装されていない金属面に少なくとも 5 秒以上触れてください。この保守プロセスのどの時点でも、システムから離れた場合は、保守プロセスを続行する前に、塗装されていない金属面に少なくとも 5 秒間触れることによって身体を再度放電することが重要です。

7. 保守アクセス・カバーを取り外します。



重要： 保守アクセス・カバーを取り付けずにシステムを 10 分を超えて稼働させると、システム電源がオンになり、システム・コンポーネントを損傷する可能性があります。

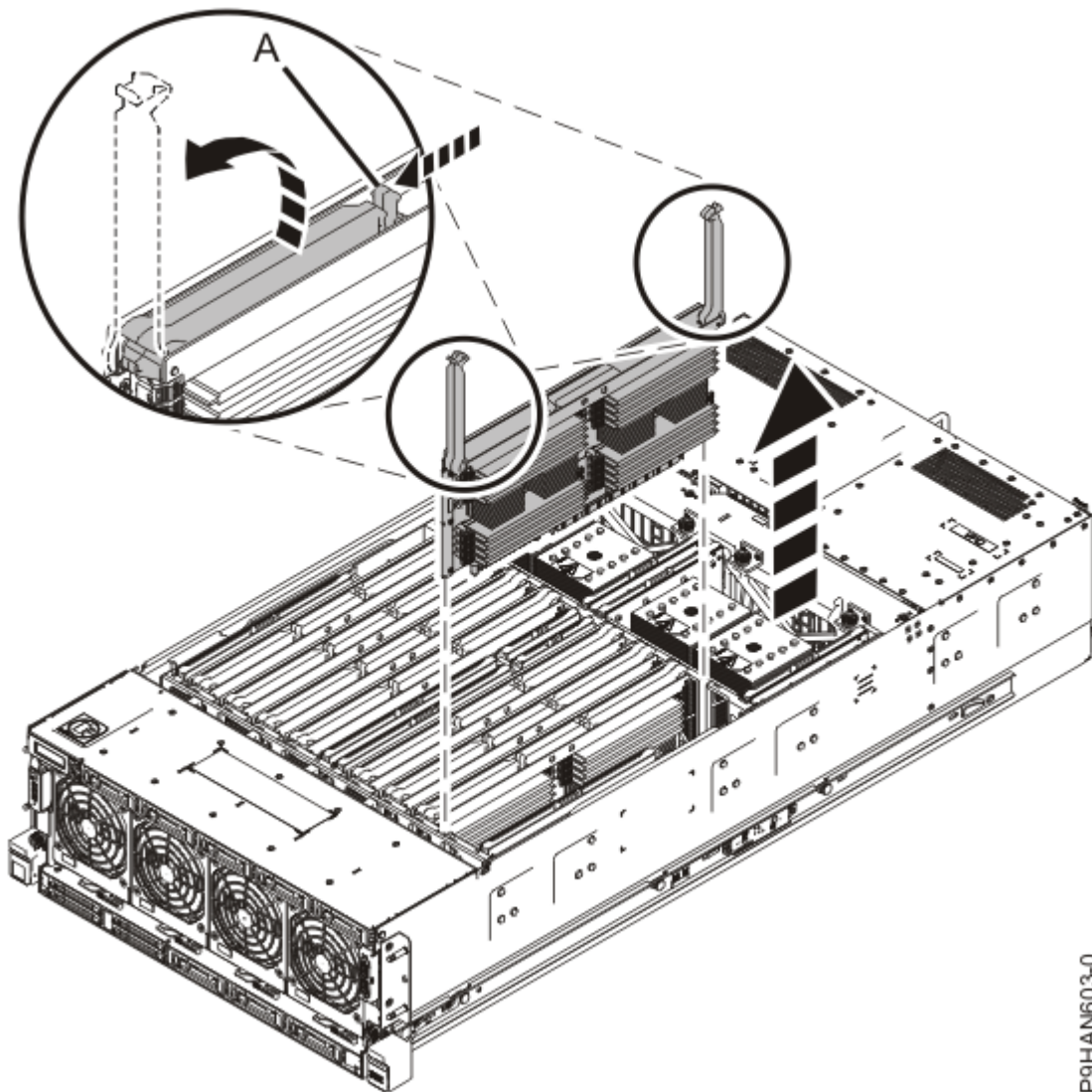
- a. リリース・ラッチ **(A)** を、図に示されている方向に押します。
- b. カバー **(B)** をスライドさせてシステム装置から外します (下図を参照)。保守アクセス・カバーの最前部が上部のフレーム棚を通り過ぎたら、カバーを持ち上げてシステム装置から外します。



P9HAJ802-0

図 25. 保守アクセス・カバーの取り外し

8. メモリー・モジュールを取り外すメモリー・ライザーを取り外します。
 - a) メモリー・ライザーのリリース・ラッチ **(A)** を開きます (下図を参照)。
ラッチを、まっすぐ 90 度の位置まで完全に開きます。
 - b) ラッチをしっかりつかんで、メモリー・ライザーをスロットから引き出します。



P9HAN603-0

図 26. メモリー・ライザーの取り外し

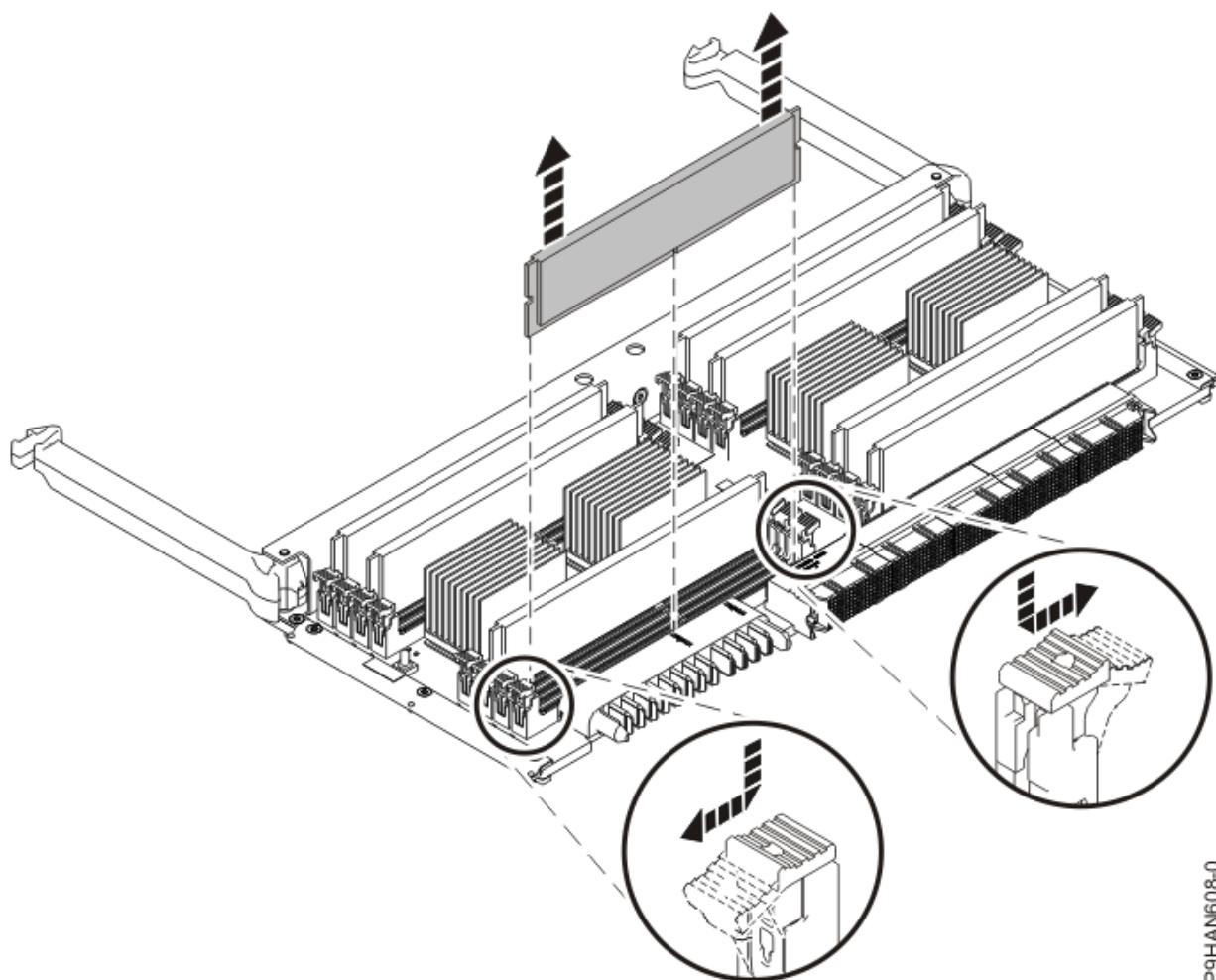
9040-MR9 システムからのメモリー・モジュールの永続的な取り外し

メモリー・モジュールをシステムから永続的に取り外すには、以下の手順のステップを実行します。

手順

1. 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを着用していること、および ESD クリップのプラグが接地されているジャックに差し込まれているか、またはクリップが塗装されていない金属面に接続されていることを確認します。そうでない場合は、ここで行ってください。
2. メモリー・モジュールをそのコネクタからアンロックするには、両方のロックング・タブを、[38 ページの図 27](#) に示されている方向に同時に押してモジュールから外します。

このタブのレバー操作により、メモリー・モジュールがコネクタから押し出されます。指でタブを開くのが難しい場合は、ボールペンの先端を使用するか、または鉛筆の消しゴムが付いている側を使用してください。レバーが同時に開かないと、メモリー・モジュールがまっすぐ上に持ち上がりません。



P9HAN608-0

図 27. メモリー・モジュールの取り外し

3. メモリー・モジュールの両端をつかんで、システムから引き出します。
4. 取り外した部品を再度使用する場合は、その部品を静電気の放電 (ESD) マット上に置きます。
5. メモリー・モジュール・フィラーを挿入します。

注: メモリー・モジュール・スロットには、適切な冷却が確実に行われるように、メモリー・モジュールまたはフィラーのいずれかを入れる必要があります。

メモリー・モジュール・フィラーを挿入するには、以下のステップを実行します。

- a) ロッキング・タブが開いていることを確認します。
 - b) ロッキング・タブが所定の位置にロックするまで、メモリー・モジュール・フィラーの両端をつかんでスロットにしっかり入れます。
6. ステップ 37 ページの『2』からステップ 38 ページの『5』を繰り返して、もう一方のメモリー・モジュールを取り外します。

メモリー・モジュールの永続的な取り外し後に操作を行うための 9040-MR9 システムの準備

メモリー・モジュールを永続的に取り外した後の操作のためにシステムを準備するには、以下の手順のステップを実行します。

手順

1. 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを着用していること、および ESD クリップのプラグが接地されているジャックに差し込まれているか、またはクリップが塗装されていない金属面に接続されていることを確認します。そうでない場合は、ここで行ってください。
2. メモリー・ライザーを挿入するには、以下のステップを実行します。

- a) リリース・ラッチ **(A)** が、90 度の角度まで完全に開いていることを確認します (下図を参照)。
- b) メモリー・ライザーをコネクターの位置に合わせます。
- c) メモリー・ライザーをしっかりとコネクターに押し込みます。
- d) リリース・ラッチを閉じた位置まで回転させ、リリース・ラッチを押し下げて、メモリー・ライザーがコネクターにしっかりと収まったことを確認します。

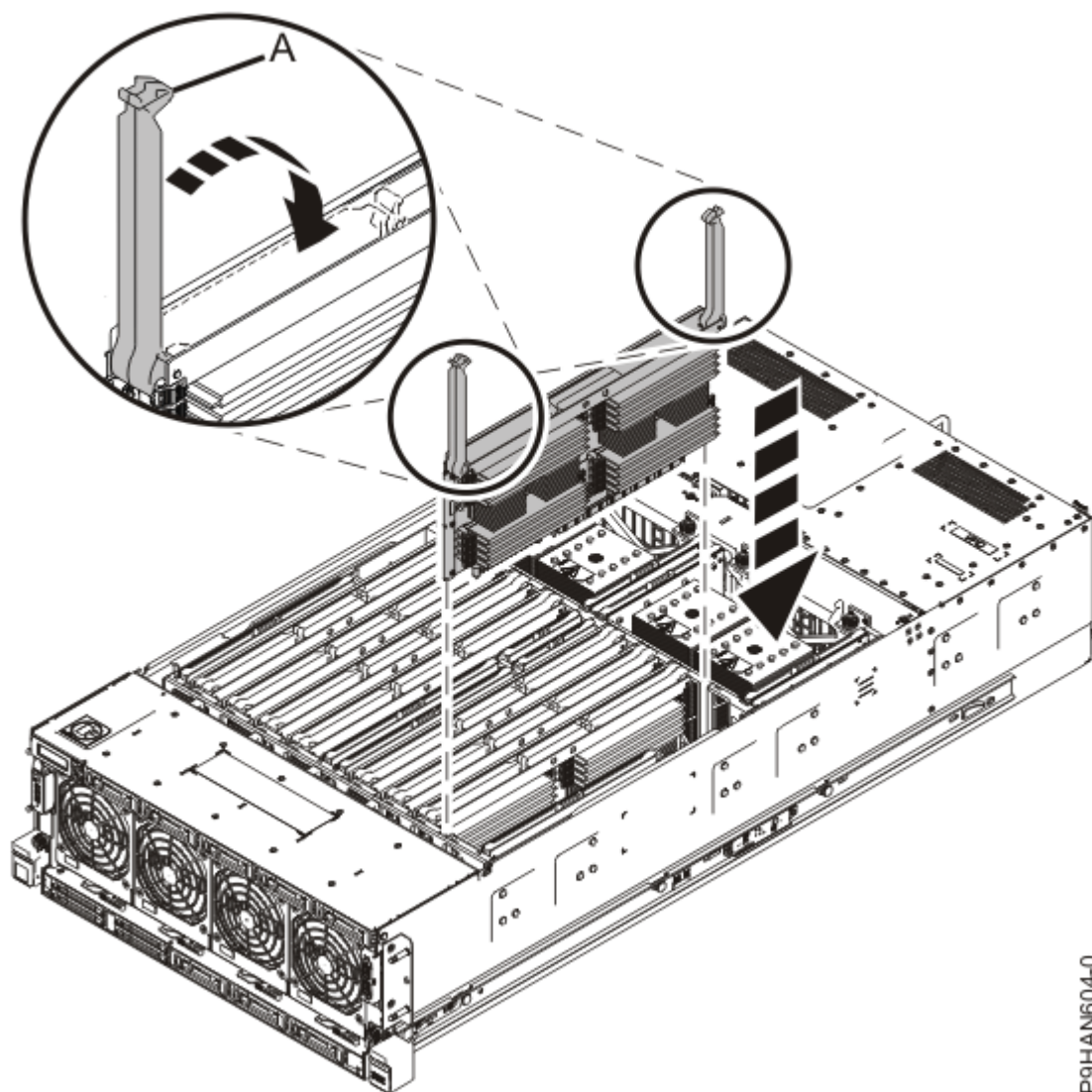


図 28. メモリー・ライザーの挿入

3. 保守アクセス・カバーを再度取り付けます。

- a) カバー **(A)** を下げてシステム装置に乗せます。カバーの両側にあるカバー位置合わせピン **(C)** を、シャーシの対応スロットに確実にはめます。
- b) カバー **(A)** をスライドさせて、システム装置に取り付けます。つまみ **(D)** をシャーシの前面開口部に沿った網目の下に確実に押し込みます。
- c) リリース・ラッチ **(B)** を、以下の図に示されている方向に押しつけて閉じます。

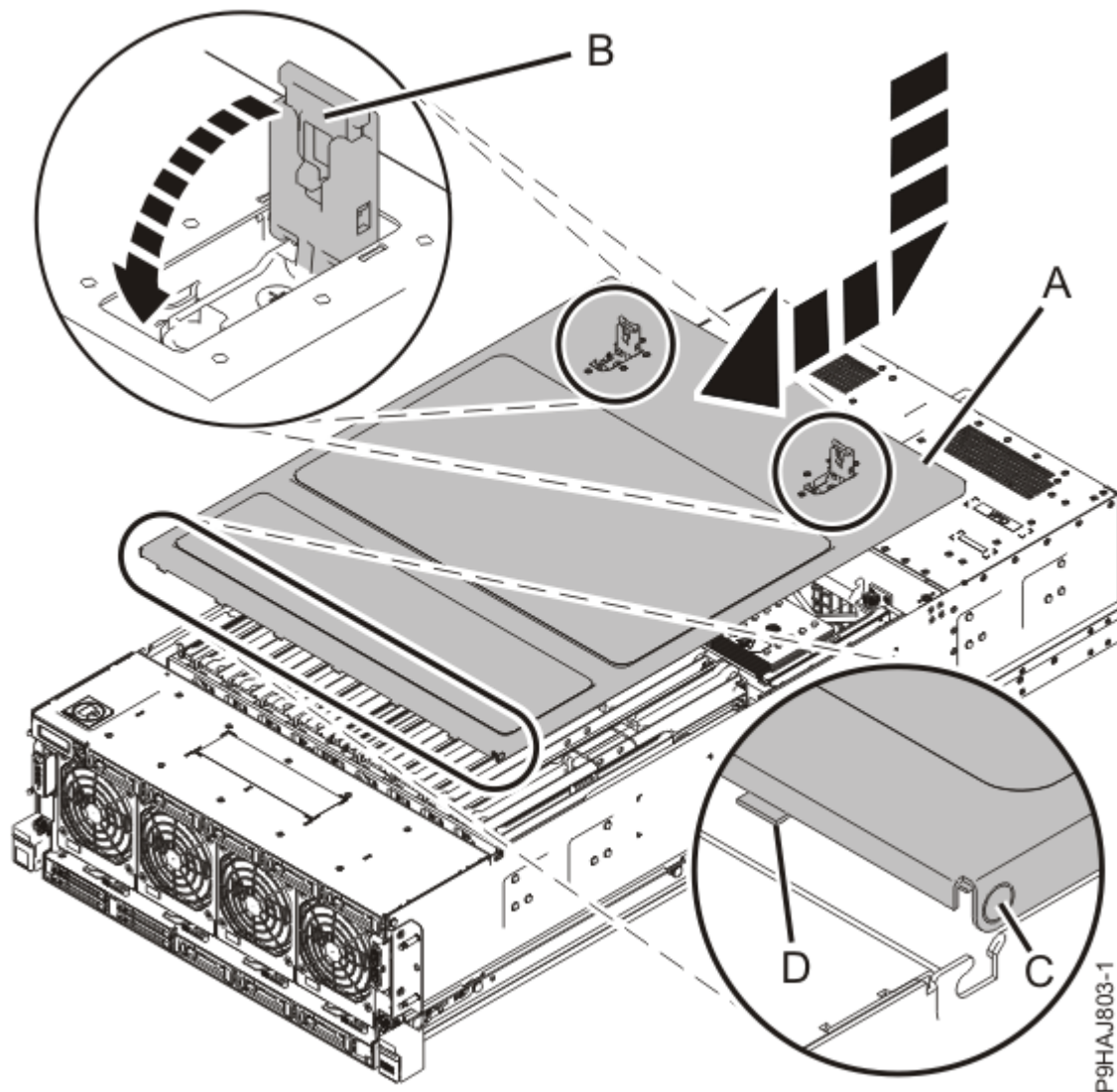
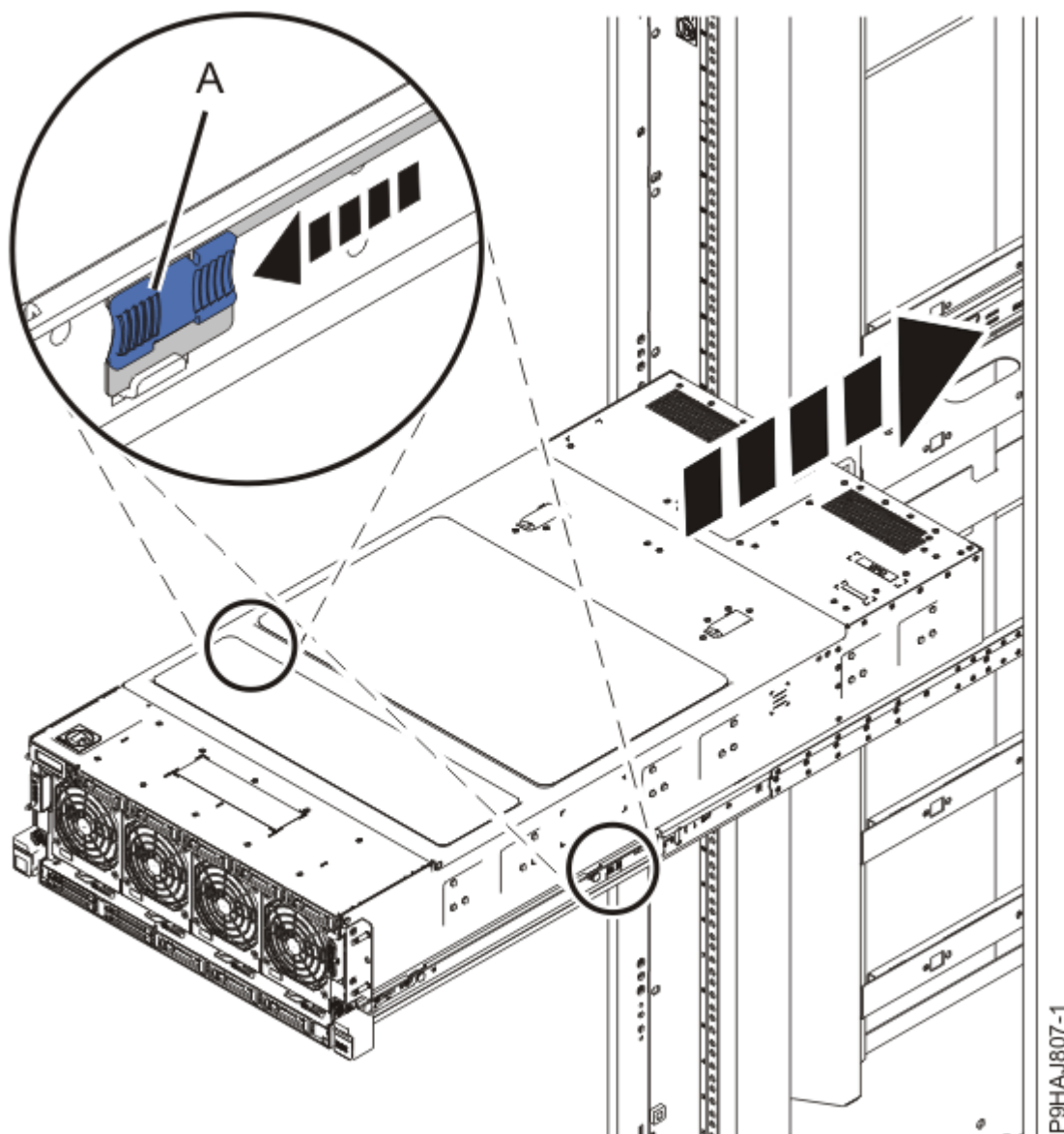


図 29. 保守アクセス・カバーの取り付け

4. 以下のステップを実行して、システムを操作位置に置きます。

- a. 青のレール安全ラッチ **(A)** を前方に押してアンロックします (下図を参照)。
- b. システムの両方のリリース・ラッチが所定の位置にロックされるまで、システム装置をラック内に押し戻します (下図を参照)。システムを押し込む際に、ケーブルが引っ掛かったり巻きついたりしないことを確認してください。

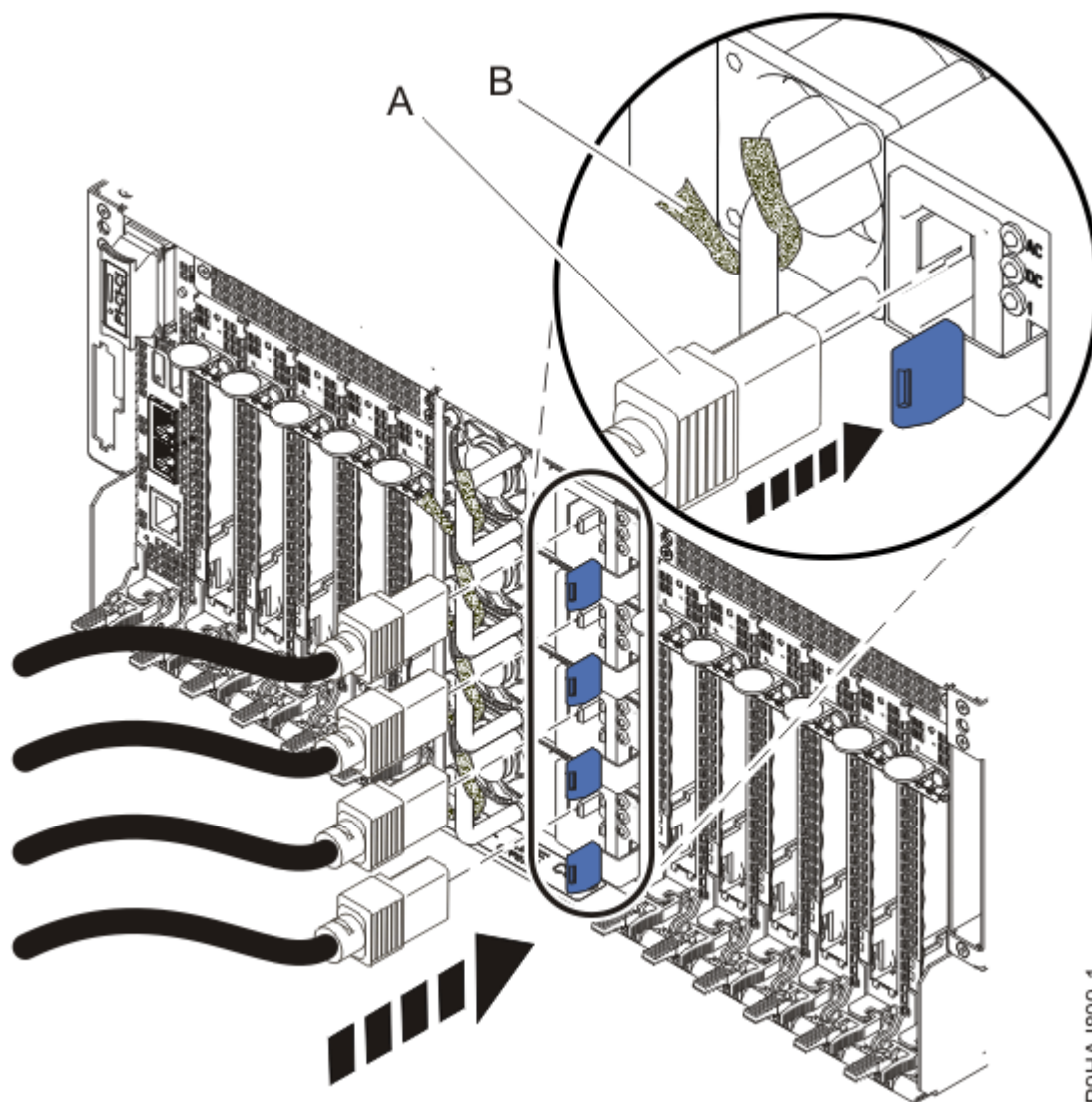
注: システム装置をゆっくりとスライドさせてラックに入れ、指がサイド・レールに引っ掛からないことを確認します。



P9HJAJ807-1

図 30. システムの操作位置への設置

5. ラベルを確認して、すべての外部ケーブルのプラグを PCIe アダプターに再度差し込みます。
6. ラベルを使用して電源コード **(A)** をシステム 装置に再接続します (下図を参照)。
次の図に示すように、面ファスナー **(B)** を使用して、電源コードをシステムに固定します。



P9HAJ809-1

図 31. 電源コードの接続

7. システムを始動します。手順については、[システムの始動 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustartsys.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustartsys.htm) を参照してください。
8. 識別 LED をオフにします。手順については、[識別 LED の非活動化 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/p9haj_turn_off_identify_led.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/p9haj_turn_off_identify_led.htm) を参照してください。

9040-MR9 のメモリー・ライザー

IBM Power System E950 (9040-MR9) サーバーのメモリー・ライザーの取り付け、取り外し、および取り替えについて説明します。

9040-MR9 システムへのメモリー・ライザーの取り付け

IBM Power System E950 (9040-MR9) サーバーでのメモリー・ライザーの取り付けについて説明します。

このタスクについて

フィーチャーを取り付ける前に、そのフィーチャーをサポートするために必要なソフトウェアがご使用のシステムにインストールされていることを確認してください。ソフトウェア前提条件については、[Power Systems Prerequisites Web サイト](https://www14.software.ibm.com/support/customercare/iprt/home) (<https://www14.software.ibm.com/support/customercare/iprt/home>) を参照してください。必要なソフトウェアがインストールされていない場合は、以下の Web サイトを参照し、該当のソフトウェアをダウンロードし、それをインストールしてから続行してください。

- ファームウェア更新、ソフトウェア更新、および修正をダウンロードするには、[Fix Central Web サイト](http://www.ibm.com/support/fixcentral/) (<http://www.ibm.com/support/fixcentral/>) を参照してください。
- ハードウェア管理コンソール (HMC) 更新および修正をダウンロードするには、[Hardware Management Console Support and downloads Web サイト](https://www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/hmcl/home.html) (<https://www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/hmcl/home.html>) を参照してください。

注: このフィーチャーの取り付けはお客様が行う作業です。この作業は、お客様自身で行うこともできますが、サービス・プロバイダーに依頼することもできます。この作業に関して、サービス・プロバイダーがお客様に費用を請求させていただく場合があります。

ご使用のシステムがハードウェア管理コンソール (HMC) によって管理されている場合は、HMC を使用して、メモリー・ライザーをシステムに取り付ける手順を実行します。手順については、[HMC を使用した部品の取り付け](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/hmcinstall.htm) (www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/hmcinstall.htm) を参照してください。

ご使用のシステムが HMC によって管理されていない場合は、以下の手順のステップを実行して、メモリー・ライザーをシステムに取り付けます。

メモリー・ライザーを取り付けるための 9040-MR9 システムの準備

メモリー・ライザーを取り付けるためにシステムを準備するには、以下の手順のステップを実行します。

始める前に

取り付けのために、メモリー・モジュールおよびメモリー・ライザーのスロットの差し込み順序を記録します。

ここでは、システムのメモリー・モジュールの規則について説明します。

- システムは、8 GB、16 GB、32 GB、64 GB、および 128 GB の DDR4 メモリー・モジュールをサポートします。
- システムには、メモリー・ライザー・カードが 8 枚あります。
- 各メモリー・ライザー・カードには DIMM が 8 個あります。
- 各システム・プロセッサに、メモリー・ライザー・カードが 1 枚必要があります。
- 未使用のメモリー・モジュール・コネクタには、メモリー・モジュール・フィラーが 1 つ必要です。
- 未使用のメモリー・ライザー位置には、メモリー・ライザー・フィラーが 1 つ必要です。
- 1 枚のメモリー・ライザー・カードは、最大 16 個の DIMM を持つことができます。
- 各システム・プロセッサは、メモリー・ライザー・カードを 2 枚持つことができます。

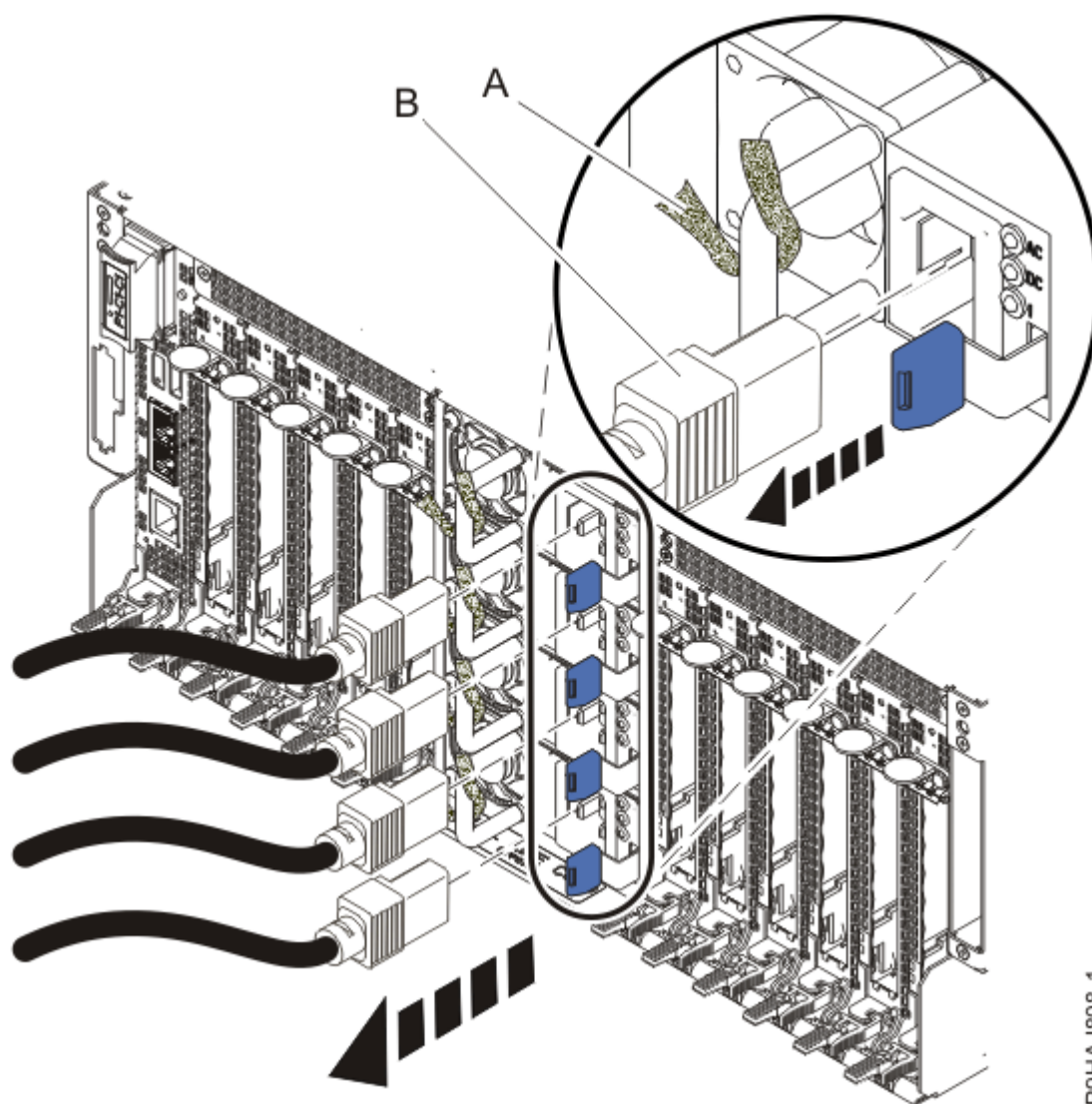
- 各メモリー・ライザーで、すべてのメモリー・モジュールのサイズとタイプが同じでなければなりません。
- メモリー・モジュール・コネクタの色は、黒色と白色です。最初の 8 個のメモリー・モジュールは、白色の DIMM コネクタに取り付ける必要があります。
- プロセッサのメモリー・ライザー・カードの容量が異なる場合は、最大のメモリー・ライザー・カードにシステム・プロセッサ CP0 を入れます。
- メモリー・ライザー・カードを追加するには、以下の要件を考慮してください。
 - システム・プロセッサの最初のメモリー・ライザー・カードがすべていっぱいになったら、2 枚目のメモリー・ライザー・カードをシステム・プロセッサ CP0 に追加します。各システム・プロセッサの 2 枚目のメモリー・ライザー・カードは、最初のメモリー・ライザー・カードのメモリー・モジュール容量とメモリー・モジュール容量が異なってもかまいません。2 枚目のメモリー・ライザー・カードのメモリー・モジュールは、最初のメモリー・ライザー・カードと同じタイプとサイズのもを推奨します。
 - 2 枚目のメモリー・ライザー・カードをシステム・プロセッサ CP1 に追加し、次にシステム・プロセッサ CP2 に追加して、最後にシステム・プロセッサ CP3 に追加します。

手順

1. 作業を行う部品およびシステムを識別します。手順については、[部品の識別 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/sal.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/sal.htm) を参照してください。
エンクロージャーの青の識別 LED を使用して、システムを見つけます。システムのシリアル番号が、サービスの対象となるシリアル番号と一致していることを確認します。
2. システムを停止します。手順については、[システムの停止 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustopsys.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustopsys.htm) を参照してください。
3. 電源コードのプラグをシステムから抜き、電源装置にラベルを付けてシステムから切り離します。

注:

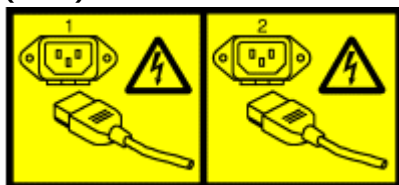
- このシステムは、2 つ以上の電源装置を装備している場合があります。取り外し手順および再取り付け手順でシステムの電源オフが必要な場合は、システムの電源がすべて完全に切断されていることを確認してください。
- 電源コード **(B)** は、面ファスナー **(A)** を使用してシステムに固定されています。電源コードを切り離した後でシステムを保守位置に置く場合は、必ずファスナーを外してください。



P9HAJ808-1

図 32. 電源コードの取り外し

(L003)



または



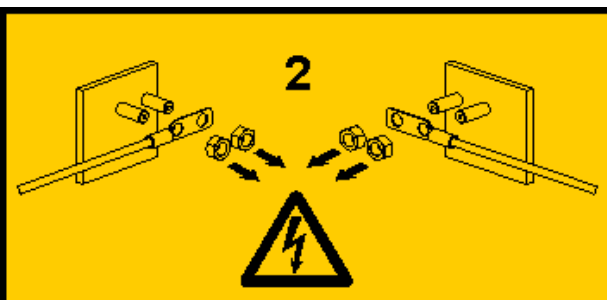
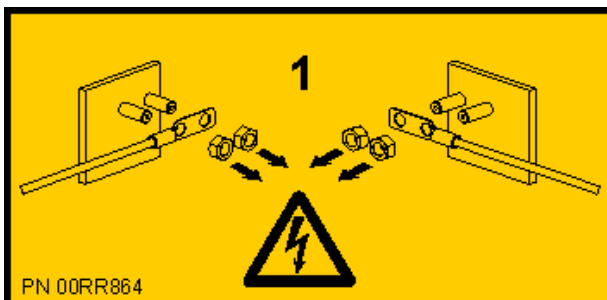
または



または



または



危険： 複数の電源コード。この製品は複数の AC 電源コードや複数の DC 電源ケーブルを備えていることがあります。危険な電圧をすべて除去するために、すべての電源コードと電源ケーブルを切り離してください。(L003)

4. PCIe アダプターに接続されているすべての外部ケーブルにラベルを付けて切り離します。
5. 以下のステップを実行して、システムを保守位置に置きます。

ラック・スタビライザー・ブラケットがラックに取り付けられていない場合は、ドロワーまたはフィーチャーを引き出したり、取り付けたりしないでください。一度に複数のドロワーを引き出さないでください。一度に複数のドロワーを引き出すと、ラックが不安定になる可能性があります。



- a. 配送用ねじ **(A)** をまだ取り外していない場合は、プラスのねじ回しを使用して取り外します (下図を参照)。
- b. 次の図に示すように、サイド・ラッチ **(B)** を下方に押して、サイド・ラッチを解放します。
- c. 以下の図に示すように、システム **(C)** を引き出します。システムを引き出す際に、ケーブルが引っ掛かったり巻きついたりしないことを確認してください。

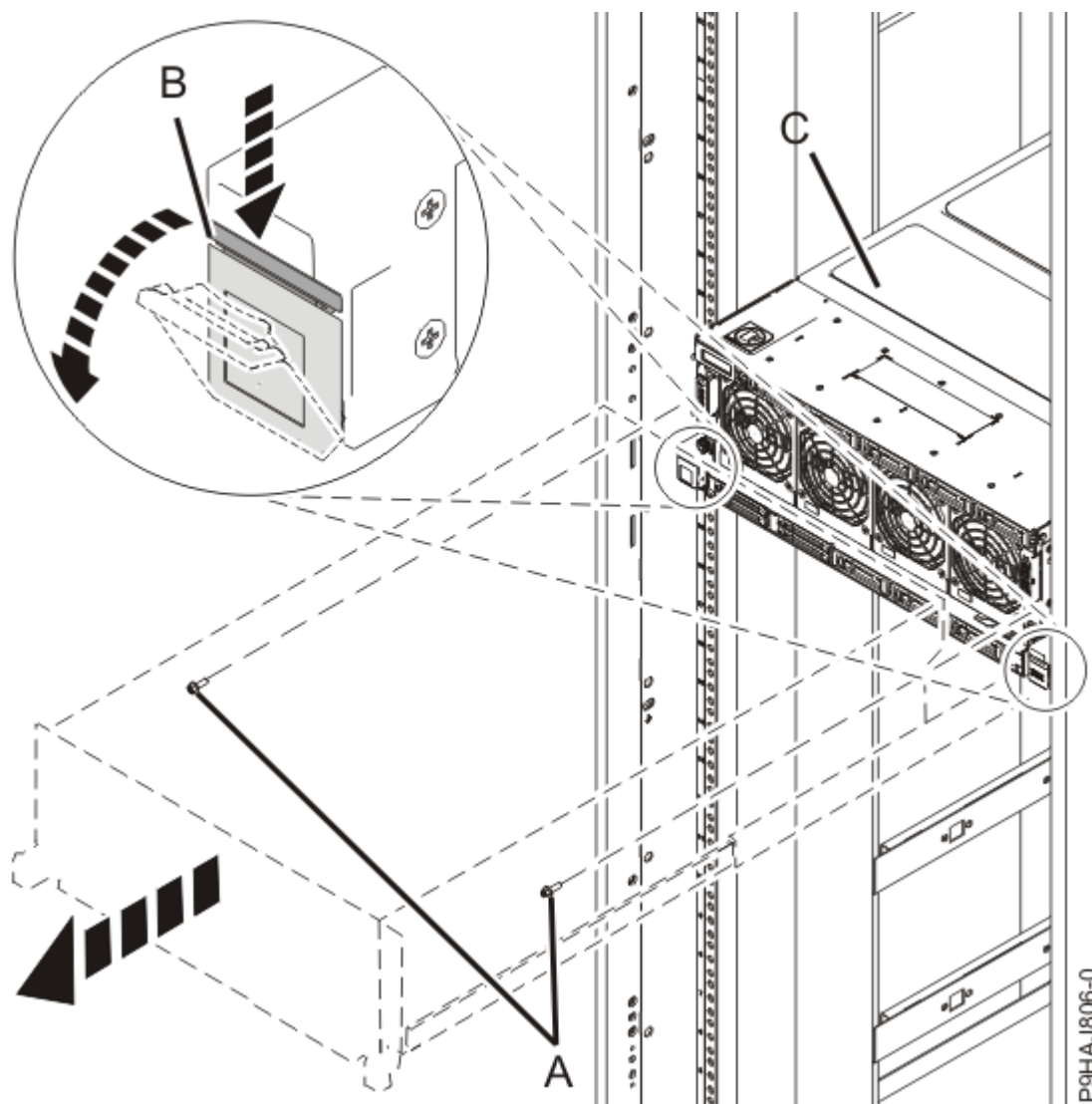


図 33. システムの保守位置への設置

6. 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを取り付けます。

ESD リスト・ストラップは、保守手順が完了するまで、および該当する場合は保守アクセス・カバーが交換されるまで、塗装されていない金属面に接続しておく必要があります。



重要：

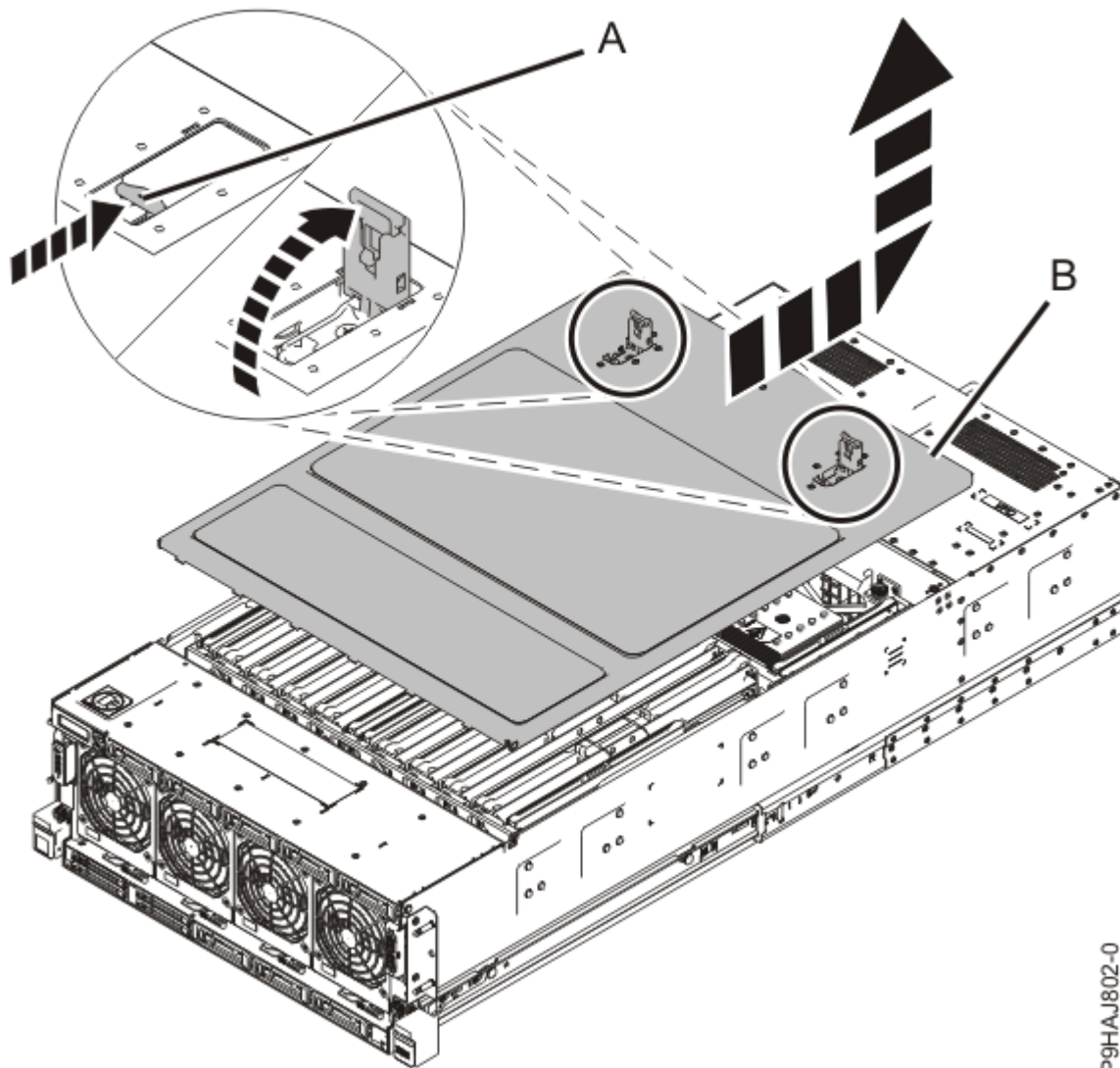
- 静電気の放電 (ESD) によるハードウェアの損傷を防ぐために、ESD リスト・ストラップを、ご使用のハードウェアの前面の ESD ジャック、背面 ESD ジャック、または塗装されていない金属面に接触させます。
- ESD リスト・ストラップ使用時は、電気機器のすべての安全手順に従います。ESD リスト・ストラップは静電気を制御するために使用するものです。これは、電気機器を使用または電気機器で作業を行う際に、感電するリスクを増大するものでも、低減するものでもありません。
- ESD リスト・ストラップがない場合は、製品を ESD パッケージから取り出して、ハードウェアの取り付けまたは取り替えを行う直前に、システムの塗装されていない金属面に少なくとも 5 秒以上触れてください。この保守プロセスのどの時点でも、システムから離れた場合は、保守プロセスを続行する前に、塗装されていない金属面に少なくとも 5 秒間触れることによって身体を再度放電することが重要です。

7. 保守アクセス・カバーを取り外します。



重要： 保守アクセス・カバーを取り付けずにシステムを 10 分を超えて稼働させると、システム電源がオンになり、システム・コンポーネントを損傷する可能性があります。

- a. リリース・ラッチ **(A)** を、図に示されている方向に押します。
- b. カバー **(B)** をスライドさせてシステム装置から外します (下図を参照)。保守アクセス・カバーの最前部が上部のフレーム棚を通り過ぎたら、カバーを持ち上げてシステム装置から外します。



P9HJA802-0

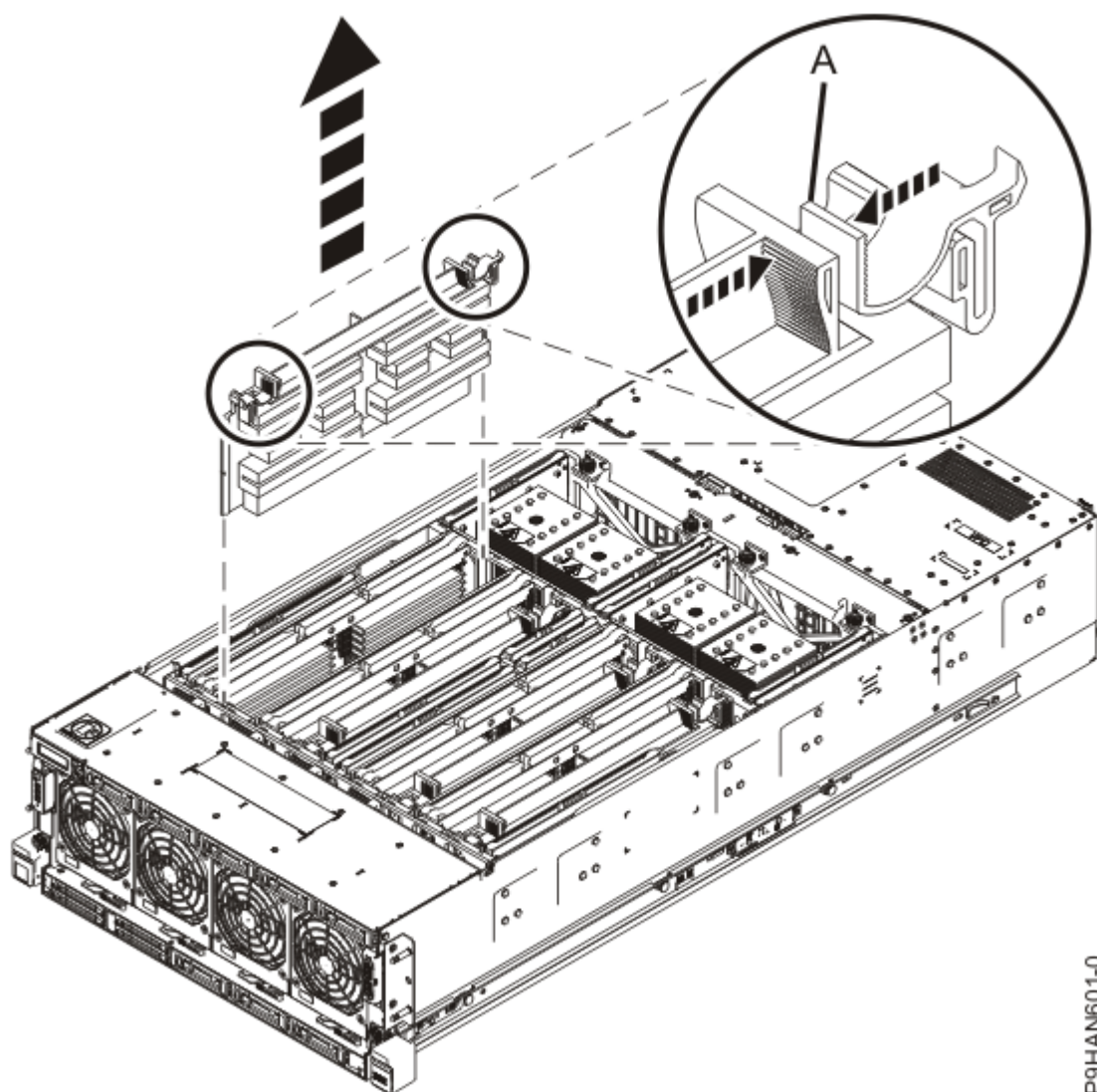
図 34. 保守アクセス・カバーの取り外し

9040-MR9 システムへのメモリー・ライザーの取り付け

メモリー・ライザー・カードをシステムに取り付けるには、以下の手順のステップを実行します。

手順

1. 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを着用していること、および ESD クリップのプラグが接地されているジャックに差し込まれているか、またはクリップが塗装されていない金属面に接続されていることを確認します。そうでない場合は、ここで行ってください。
2. 記録してあるスロット情報を使用して、メモリー・ライザーを配置するスロット位置を判別します。
3. 取り付けるメモリー・ライザーごとに、メモリー・ライザー・フィラーをそのスロットから取り外します (50 ページの図 35 を参照)。



P9HAN601-0

図 35. メモリー・ライザー・フィラーの取り外し

4. メモリー・ライザーを挿入するには、以下のステップを実行します。

- リリース・ラッチ **(A)** が、90 度の角度まで完全に開いていることを確認します (下図を参照)。
- メモリー・ライザーをコネクタの位置に合わせます。
- メモリー・ライザーをしっかりとコネクタに押し込みます。
- リリース・ラッチを閉じた位置まで回転させ、リリース・ラッチを押し下げて、メモリー・ライザーがコネクタにしっかりと収まったことを確認します。

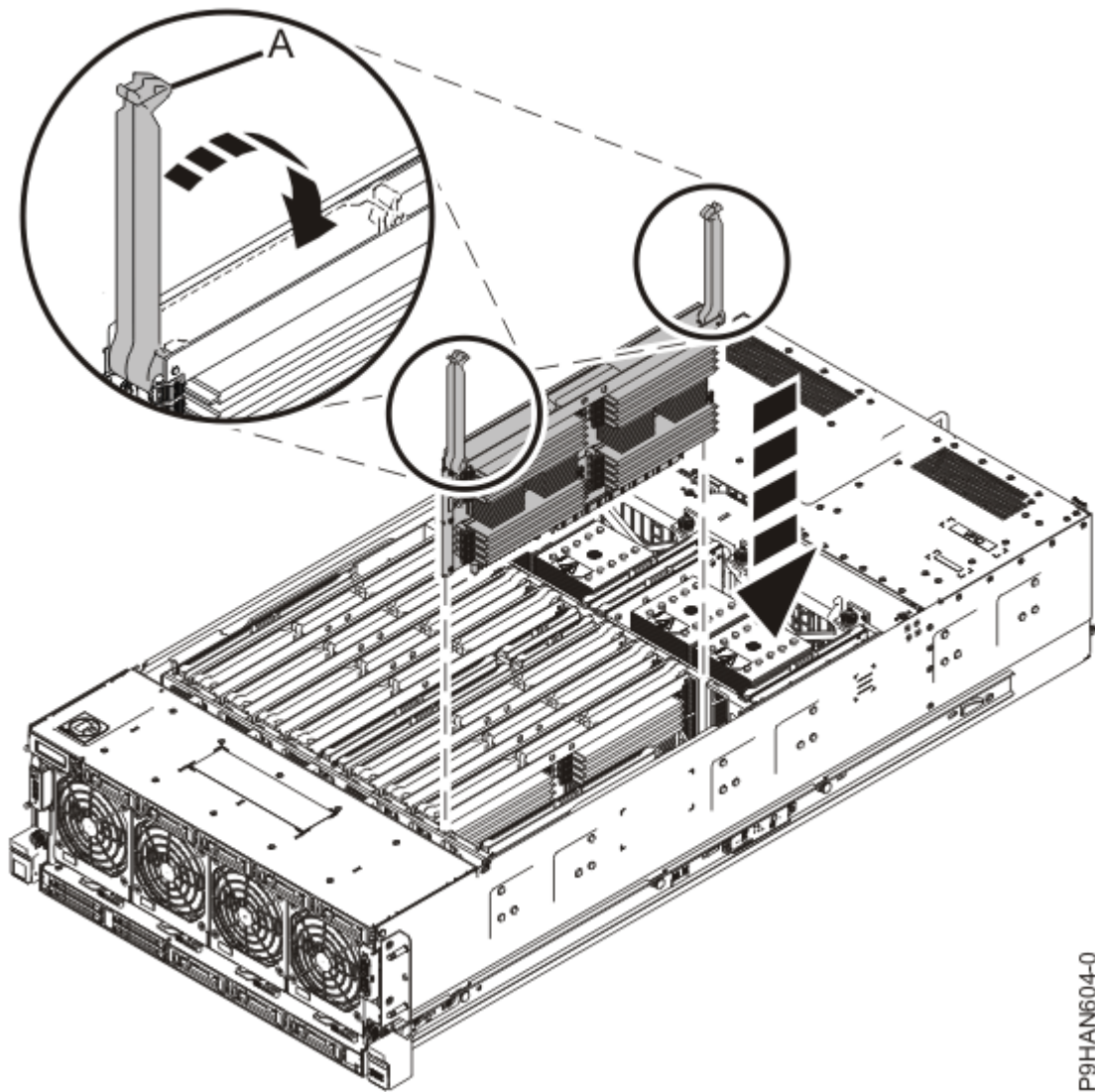


図 36. メモリー・ライザーの挿入

5. メモリー・ライザーごとにステップ [49 ページの『3』](#) からステップ [50 ページの『4』](#) を繰り返します。

メモリー・ライザーの取り付け後の、操作のための 9040-MR9 システムの準備

メモリー・ライザーを取り付けた後に操作を行うためにシステムを準備するには、以下の手順のステップを実行します。

手順

1. 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを着用していること、および ESD クリップのプラグが接地されているジャックに差し込まれているか、またはクリップが塗装されていない金属面に接続されていることを確認します。そうでない場合は、ここで行ってください。
2. 保守アクセス・カバーを再度取り付けます。
 - a) カバー **(A)** を下げてシステム装置に乗せます。カバーの両側にあるカバー位置合わせピン **(C)** を、シャーシの対応スロットに確実にはめます。
 - b) カバー **(A)** をスライドさせて、システム装置に取り付けます。つまみ **(D)** をシャーシの前面開口部に沿った網目の下に確実に押し込みます。
 - c) リリース・ラッチ **(B)** を、以下の図に示されている方向に押して閉じます。

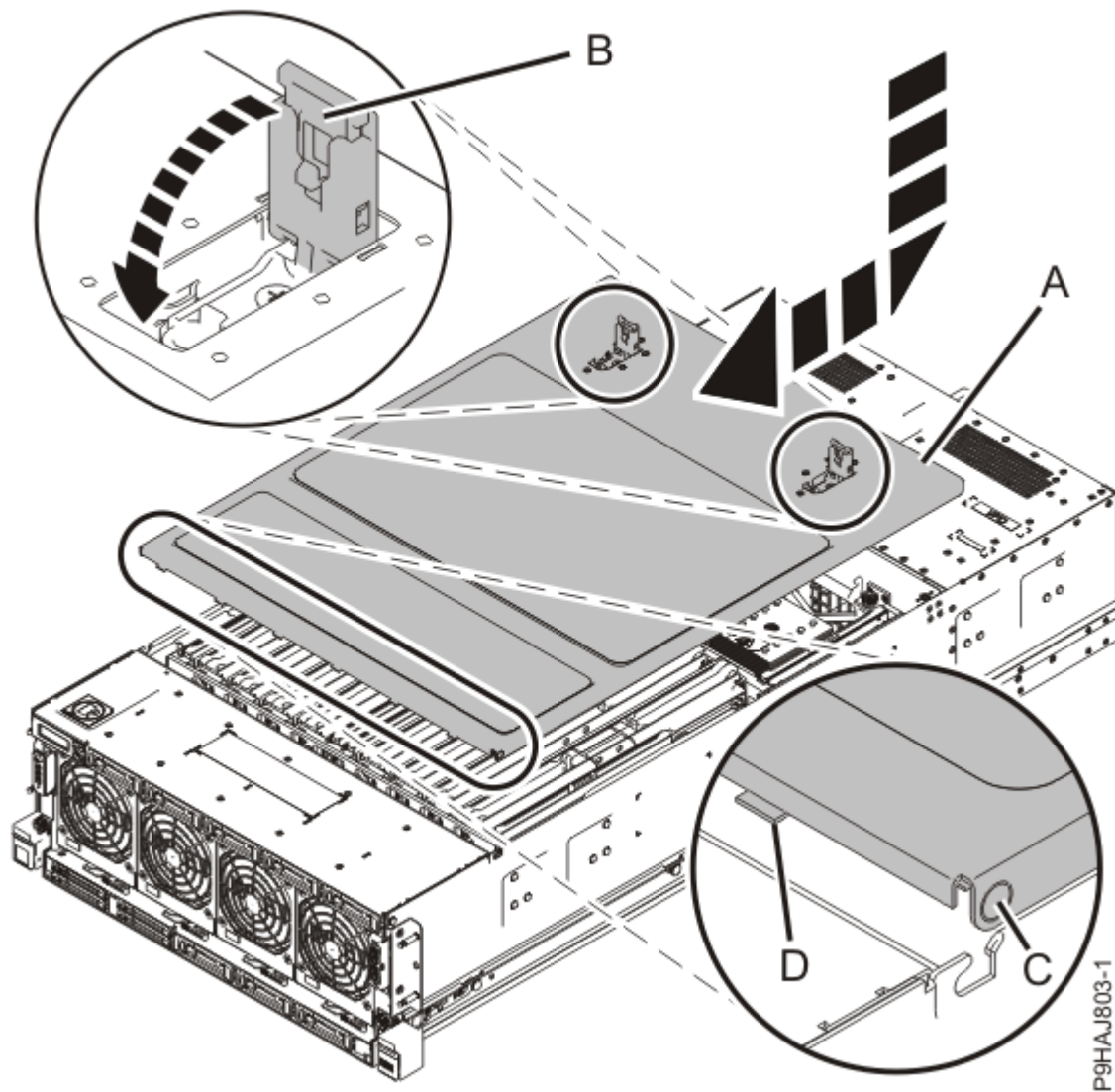


図 37. 保守アクセス・カバーの取り付け

3. 以下のステップを実行して、システムを操作位置に置きます。

- a. 青のレール安全ラッチ **(A)** を前方に押してアンロックします (下図を参照)。
- b. システムの両方のリリース・ラッチが所定の位置にロックされるまで、システム装置をラック内に押し戻します (下図を参照)。システムを押し込む際に、ケーブルが引っ掛かったり巻きついたりしないことを確認してください。

注: システム装置をゆっくりとスライドさせてラックに入れ、指がサイド・レールに引っ掛からないことを確認します。

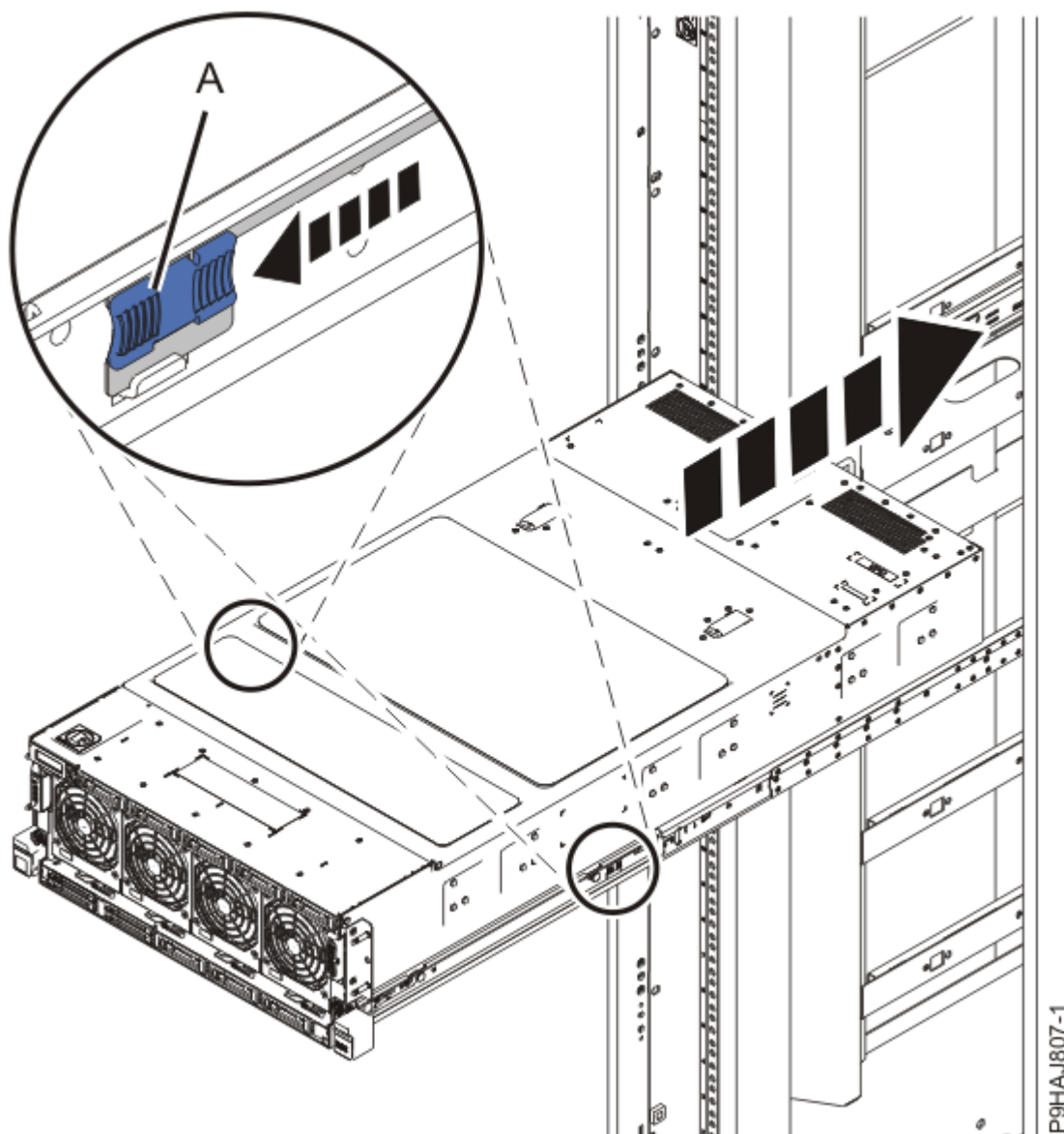
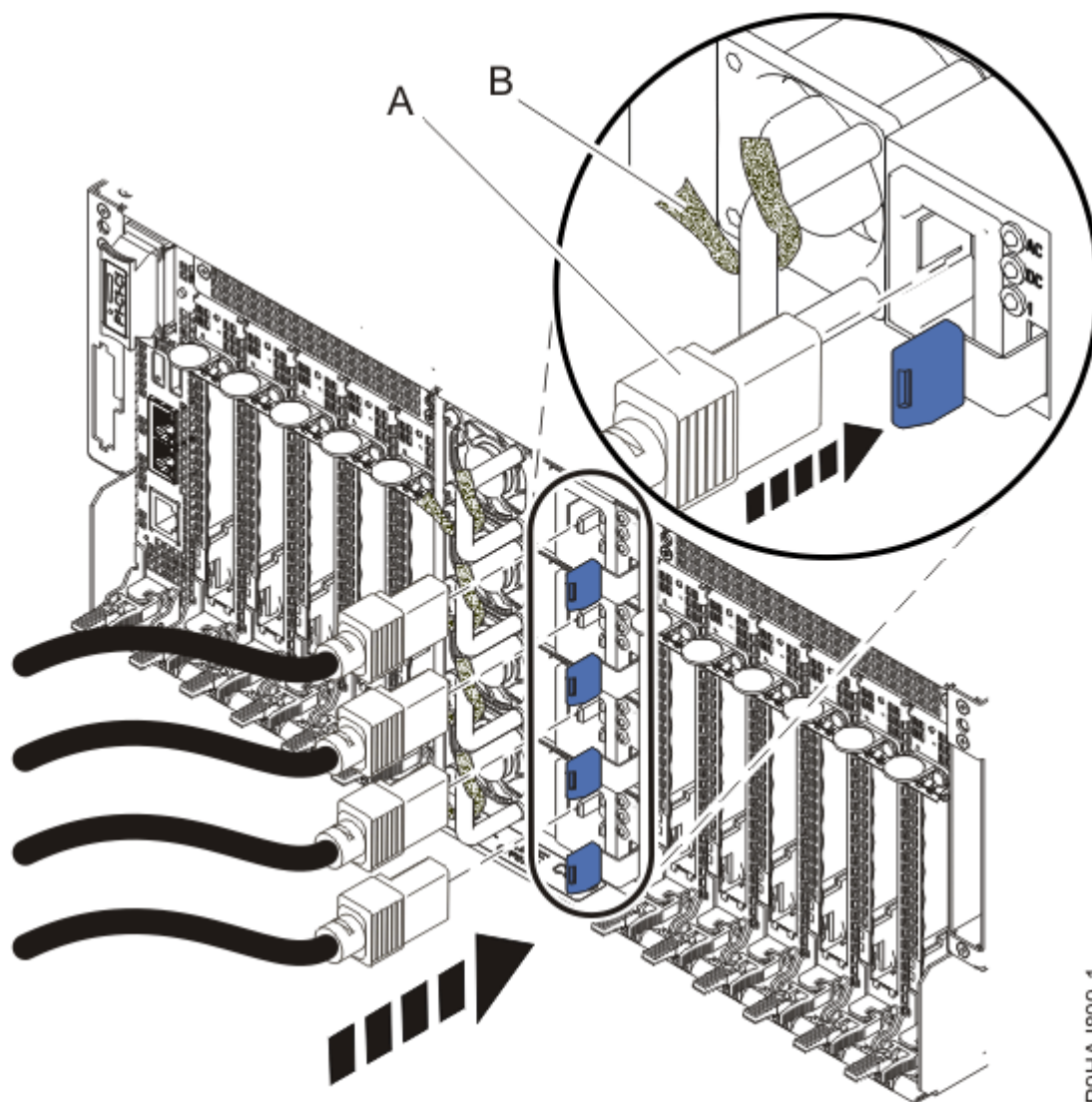


図 38. システムの操作位置への設置

4. ラベルを使用して電源コード **(A)** をシステム装置に再接続します (下図を参照)。
次の図に示すように、面ファスナー **(B)** を使用して、電源コードをシステムに固定します。



P9HAJ809-1

図 39. 電源コードの接続

5. ラベルを確認して、すべての外部ケーブルのプラグを PCIe アダプターに再度差し込みます。
6. システムを始動します。手順については、[システムの始動 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crstartsys.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crstartsys.htm) を参照してください。
7. 識別 LED をオフにします。手順については、[識別 LED の非活動化 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/p9haj_turn_off_identify_led.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/p9haj_turn_off_identify_led.htm) を参照してください。
8. 取り付け済み部品を検査します。
 - サービス・アクションのために部品を取り替えた場合は、取り付け済み部品を検査します。手順については、[修復の検証 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9ect/pxect_verifyrepair.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9ect/pxect_verifyrepair.htm) を参照してください。
 - 他の何らかの理由で部品を取り付けた場合は、取り付け済み部品を検査します。手順については、[取り付け済み部品の検査 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/pxhaj_hsmverify.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/pxhaj_hsmverify.htm) を参照してください。

9040-MR9 システムの メモリー・ライザーの取り外しおよび取り替え

IBM Power System E950 (9040-MR9) サーバーでのメモリー・ライザーの取り外しおよび再取り付けについて説明します。

このタスクについて

システムが ハードウェア管理コンソール (HMC) によって管理されている場合は、HMC を使用して、システム内の部品を修復します。手順については、[HMC を使用した部品の修復 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/p9haj_hmc_repair.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/p9haj_hmc_repair.htm) を参照してください。

システムが HMC によって管理されていない場合は、以下の手順のステップを実行して、システムでメモリー・ライザーの取り外しおよび取り替えを行います。

注：このフィーチャーの取り外しまたは取り替えは、お客様が行う作業です。この作業は、お客様自身で行うこともできますが、サービス・プロバイダーに依頼することもできます。この作業に関して、サービス・プロバイダーがお客様に費用を請求させていただく場合があります。

メモリー・ライザー の取り外しおよび再取り付けを行うための 9040-MR9 システムの準備

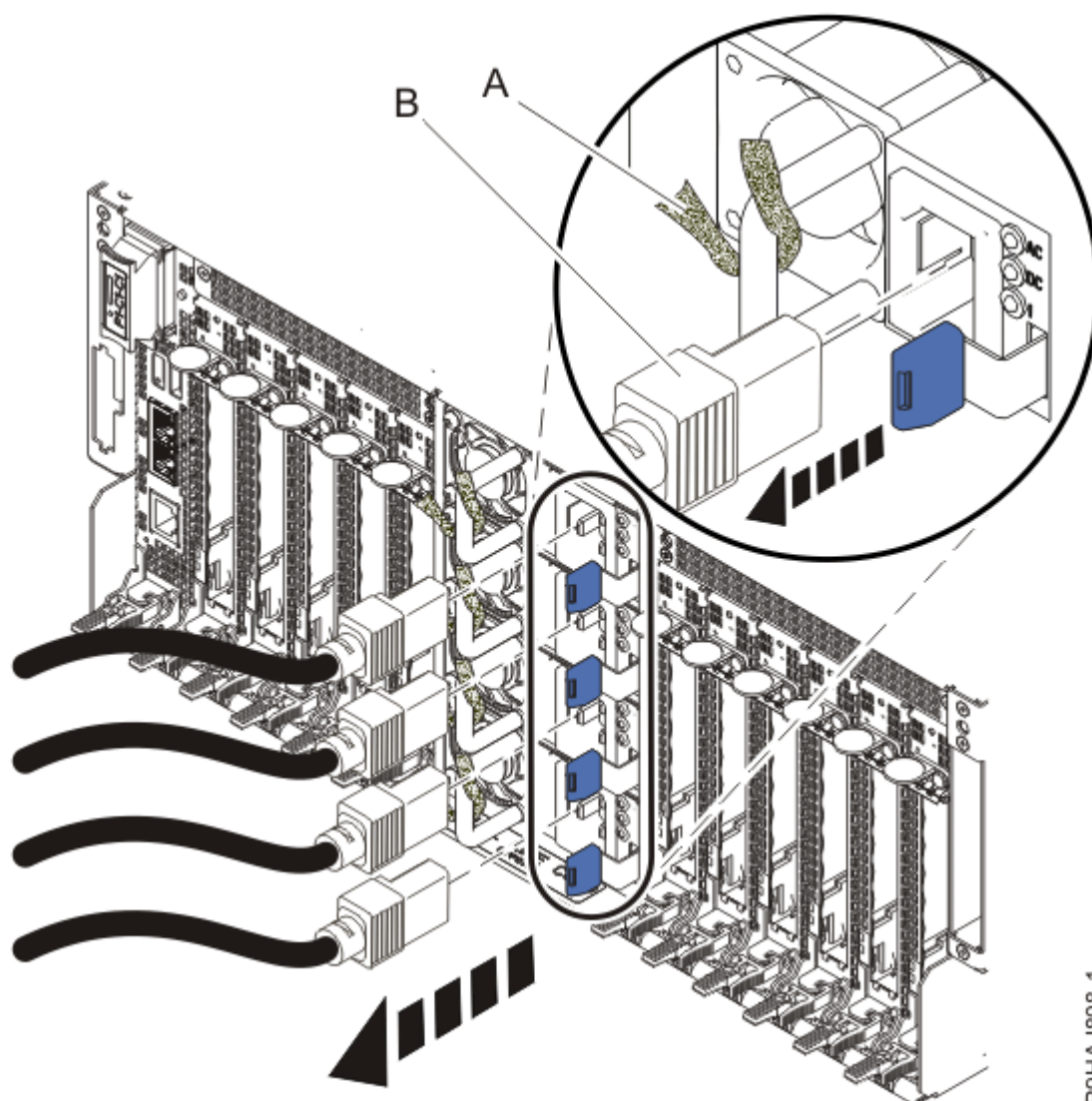
メモリー・ライザーの取り外しおよび取り替えを行うためにシステムを準備するには、以下の手順のステップを実行します。

手順

1. 作業を行う部品およびシステムを識別します。手順については、[部品の識別 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/sal.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/sal.htm) を参照してください。
エンクロージャーの青の識別 LED を使用して、システムを見つけます。システムのシリアル番号が、サービスの対象となるシリアル番号と一致していることを確認します。
2. システムを停止します。手順については、[システムの停止 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustopsys.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustopsys.htm) を参照してください。
3. 電源コードのプラグをシステムから抜き、電源装置にラベルを付けてシステムから切り離します。

注：

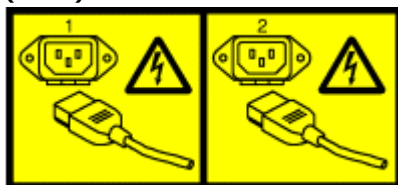
- このシステムは、2 つ以上の電源装置を装備している場合があります。取り外し手順および再取り付け手順でシステムの電源オフが必要な場合は、システムの電源がすべて完全に切断されていることを確認してください。
- 電源コード **(B)** は、面ファスナー **(A)** を使用してシステムに固定されています。電源コードを切り離した後でシステムを保守位置に置く場合は、必ずファスナーを外してください。



P9HAJ808-1

図 40. 電源コードの取り外し

(L003)



または



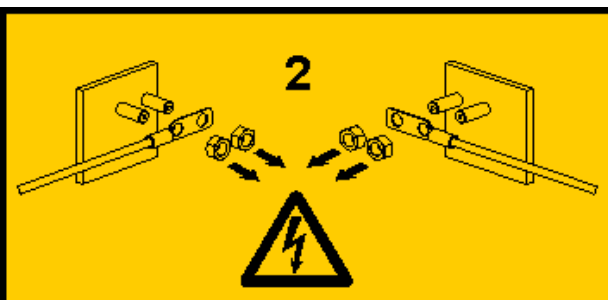
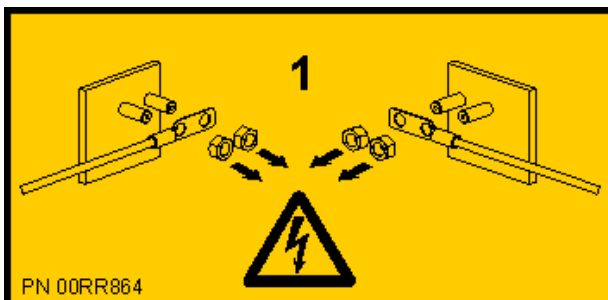
または



または



または



危険：複数の電源コード。この製品は複数の AC 電源コードや複数の DC 電源ケーブルを備えていることがあります。危険な電圧をすべて除去するために、すべての電源コードと電源ケーブルを切り離してください。(L003)

4. PCIe アダプターに接続されているすべての外部ケーブルにラベルを付けて切り離します。
5. 以下のステップを実行して、システムを保守位置に置きます。

ラック・スタビライザー・ブラケットがラックに取り付けられていない場合は、ドロワーまたはフィーチャーを引き出したり、取り付けたりしないでください。一度に複数のドロワーを引き出さないでください。一度に複数のドロワーを引き出すと、ラックが不安定になる可能性があります。



- a. 配送用ねじ **(A)** をまだ取り外していない場合は、プラスのねじ回しを使用して取り外します (下図を参照)。
- b. 次の図に示すように、サイド・ラッチ **(B)** を下方に押して、サイド・ラッチを解放します。
- c. 以下の図に示すように、システム **(C)** を引き出します。システムを引き出す際に、ケーブルが引っ掛かったり巻きついたりしないことを確認してください。

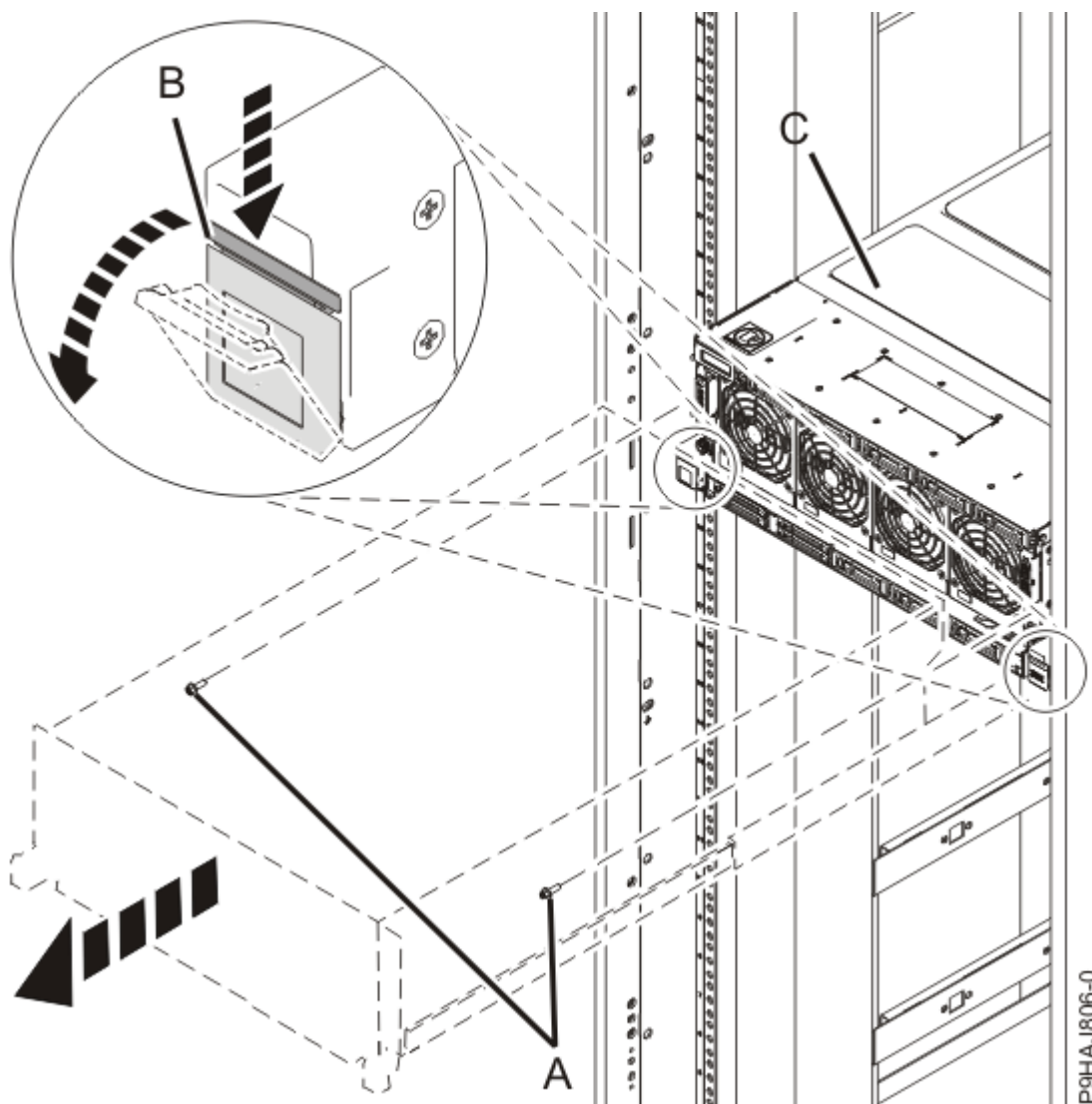


図 41. システムの保守位置への設置

P9HAJ806-0

6. 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを取り付けます。

ESD リスト・ストラップは、保守手順が完了するまで、および該当する場合は保守アクセス・カバーが交換されるまで、塗装されていない金属面に接続しておく必要があります。



重要：

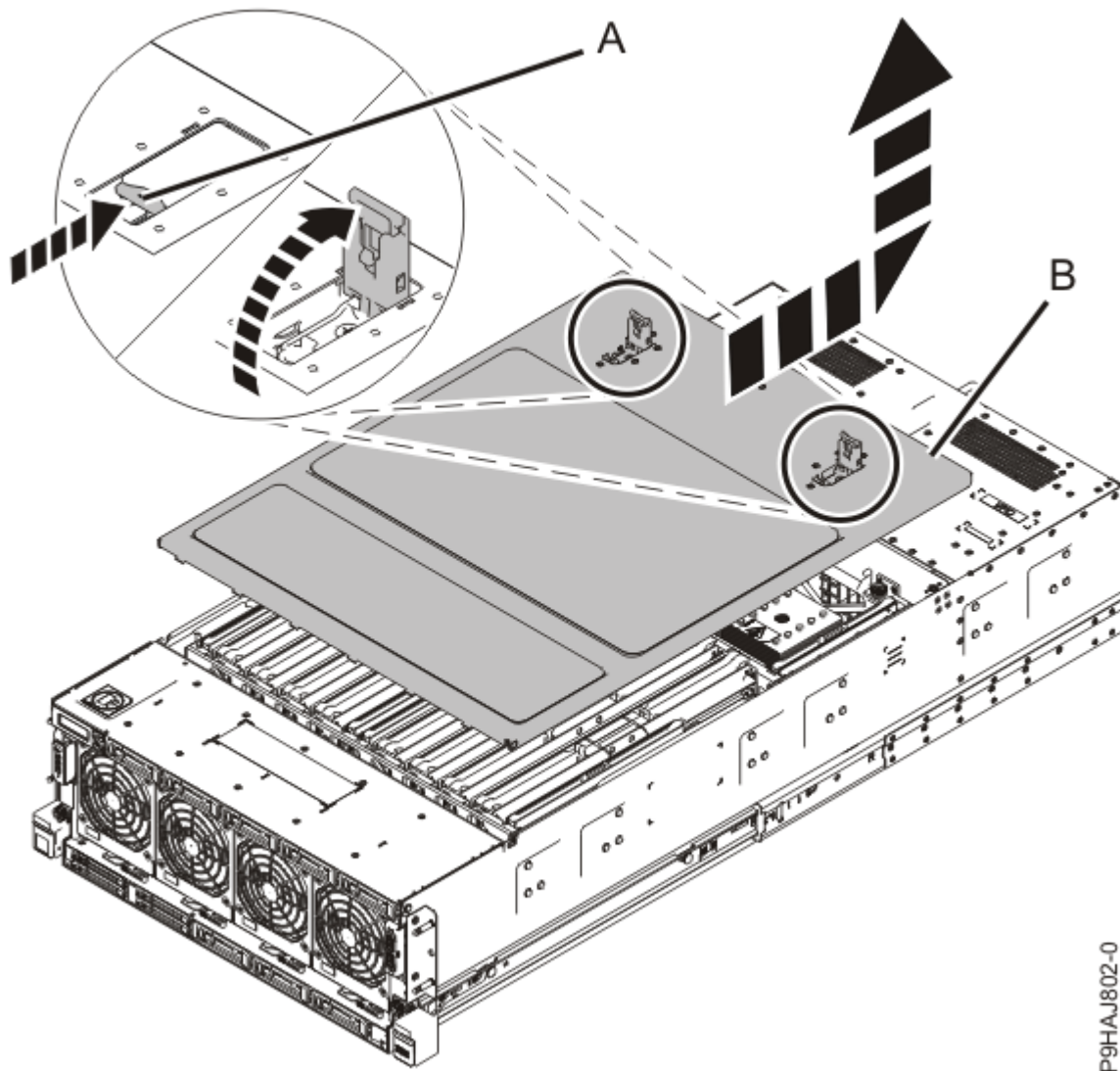
- 静電気の放電 (ESD) によるハードウェアの損傷を防ぐために、ESD リスト・ストラップを、ご使用のハードウェアの前面の ESD ジャック、背面 ESD ジャック、または塗装されていない金属面に接触させます。
- ESD リスト・ストラップ使用時は、電気機器のすべての安全手順に従います。ESD リスト・ストラップは静電気を制御するために使用するものです。これは、電気機器を使用または電気機器で作業を行う際に、感電するリスクを増大するものでも、低減するものでもありません。
- ESD リスト・ストラップがない場合は、製品を ESD パッケージから取り出して、ハードウェアの取り付けまたは取り替えを行う直前に、システムの塗装されていない金属面に少なくとも 5 秒以上触れてください。この保守プロセスのどの時点でも、システムから離れた場合は、保守プロセスを続行する前に、塗装されていない金属面に少なくとも 5 秒間触れることによって身体を再度放電することが重要です。

7. 保守アクセス・カバーを取り外します。



重要： 保守アクセス・カバーを取り付けずにシステムを 10 分を超えて稼働させると、システム電源がオンになり、システム・コンポーネントを損傷する可能性があります。

- a. リリース・ラッチ **(A)** を、図に示されている方向に押します。
- b. カバー **(B)** をスライドさせてシステム装置から外します (下図を参照)。保守アクセス・カバーの最前部が上部のフレーム棚を通り過ぎたら、カバーを持ち上げてシステム装置から外します。



P9HAJ802-0

図 42. 保守アクセス・カバーの取り外し

8. 障害のある部品の識別 LED を活動化するために、以下の図に示すとおり、Trusted Platform Module カードのプッシュボタン **(A)** を押し下げたまま保持します。

緑色の LED **(B)** が点灯していることを確認します。これは、識別 LED に十分な電力が通電していることを表します。LED **(B)** が点灯していない場合は、サービス・ラベルを使用することにより、ロケーション・コードを使用して物理ロケーションを見つけます。

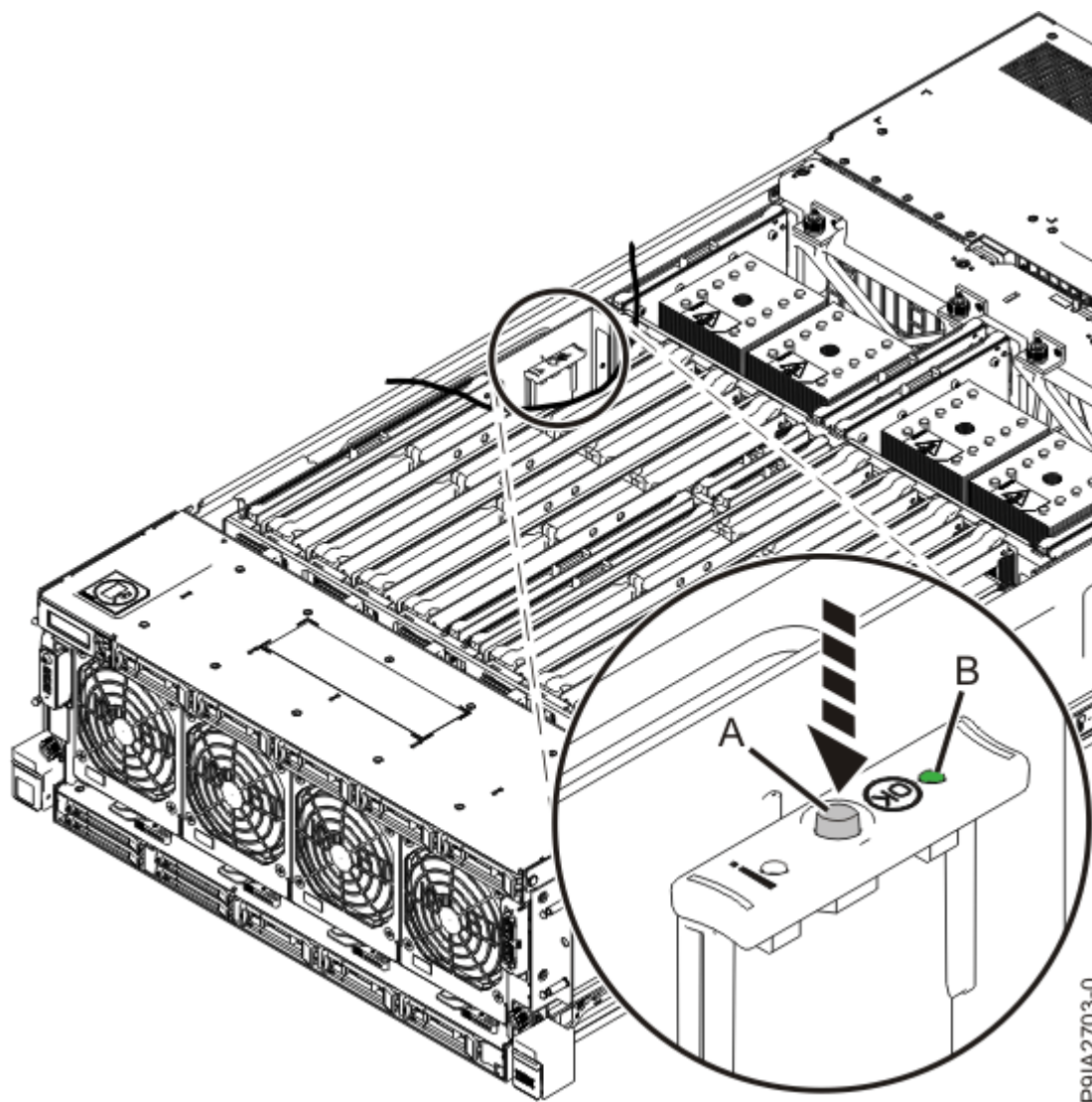


図 43. 識別 LED の活動化

9. 障害が発生したメモリー・ライザーのオレンジ色の LED を見つけます。どのメモリー・ライザーが点灯しているかを書き留めます。

62 ページの図 44 は、メモリー・ライザー LED の位置 **(A)** を示しています。

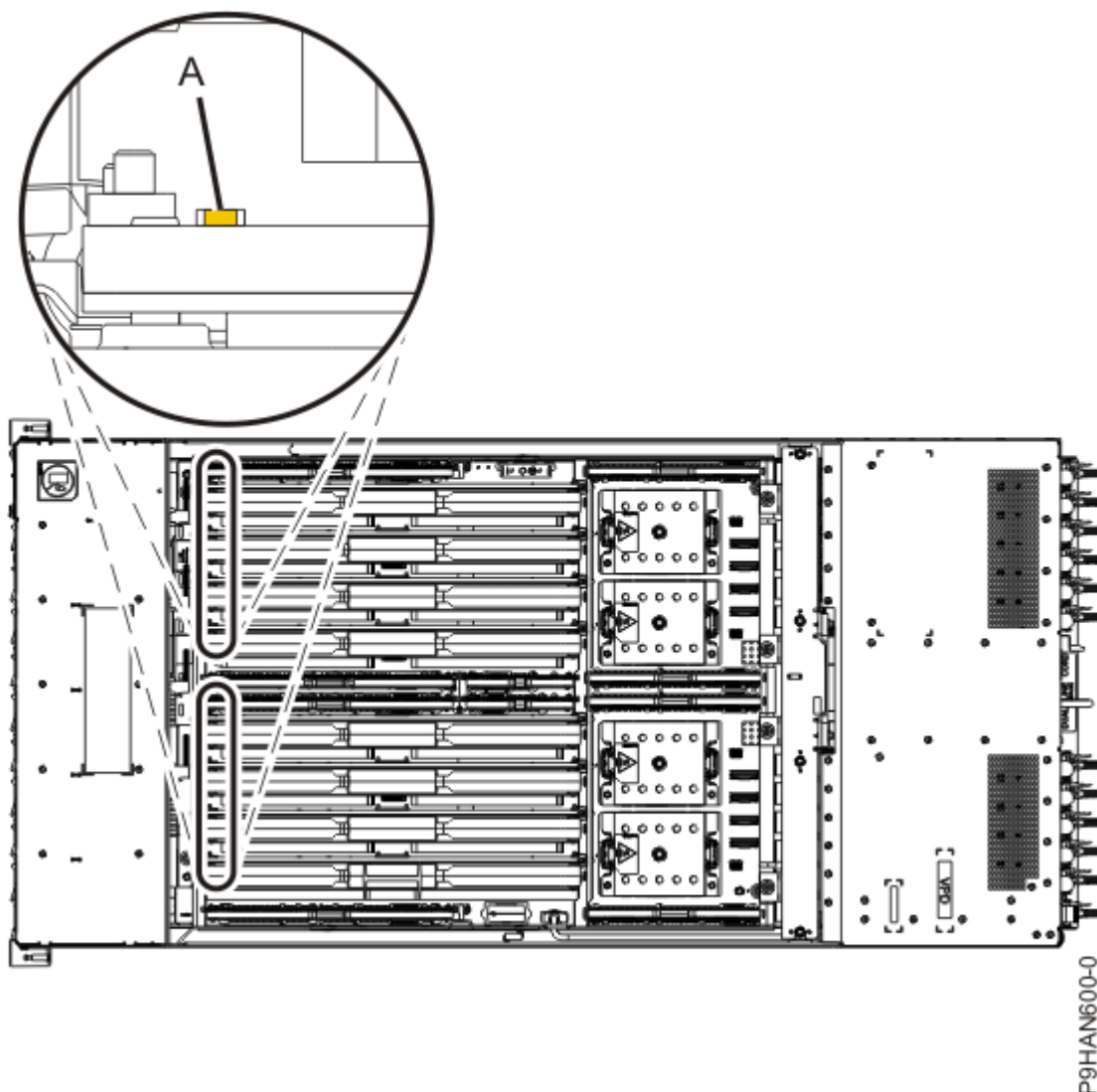


図 44. メモリー・ライザーの LED

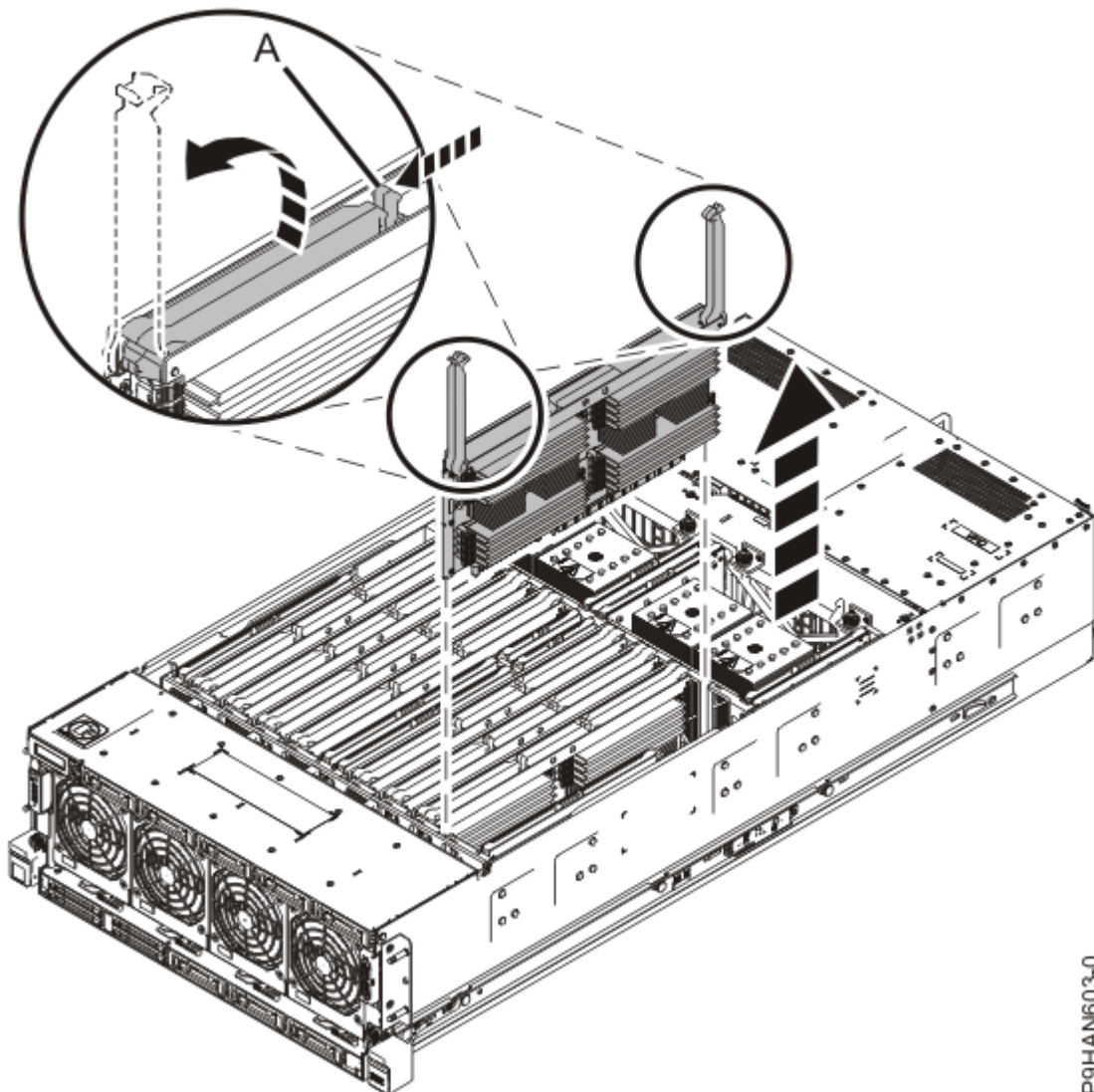
ロケーター機能が正常に働いていない場合は、イベント・ログ情報を使用して、取り外すメモリー・ライザーを見つける必要があります。

9040-MR9 システムからのメモリー・ライザーの取り外し

メモリー・ライザーをシステムから取り外すには、以下の手順のステップを実行します。

手順

1. 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを着用していること、および ESD クリップのプラグが接地されているジャックに差し込まれているか、またはクリップが塗装されていない金属面に接続されていることを確認します。そうでない場合は、ここで行ってください。
2. メモリー・ライザーを取り外します。
 - a) メモリー・ライザーのリリース・ラッチ (**A**) を開きます (下図を参照)。ラッチを、まっすぐ 90 度の位置まで完全に開きます。
 - b) ラッチをしっかりとつかんで、メモリー・ライザーをスロットから引き出します。

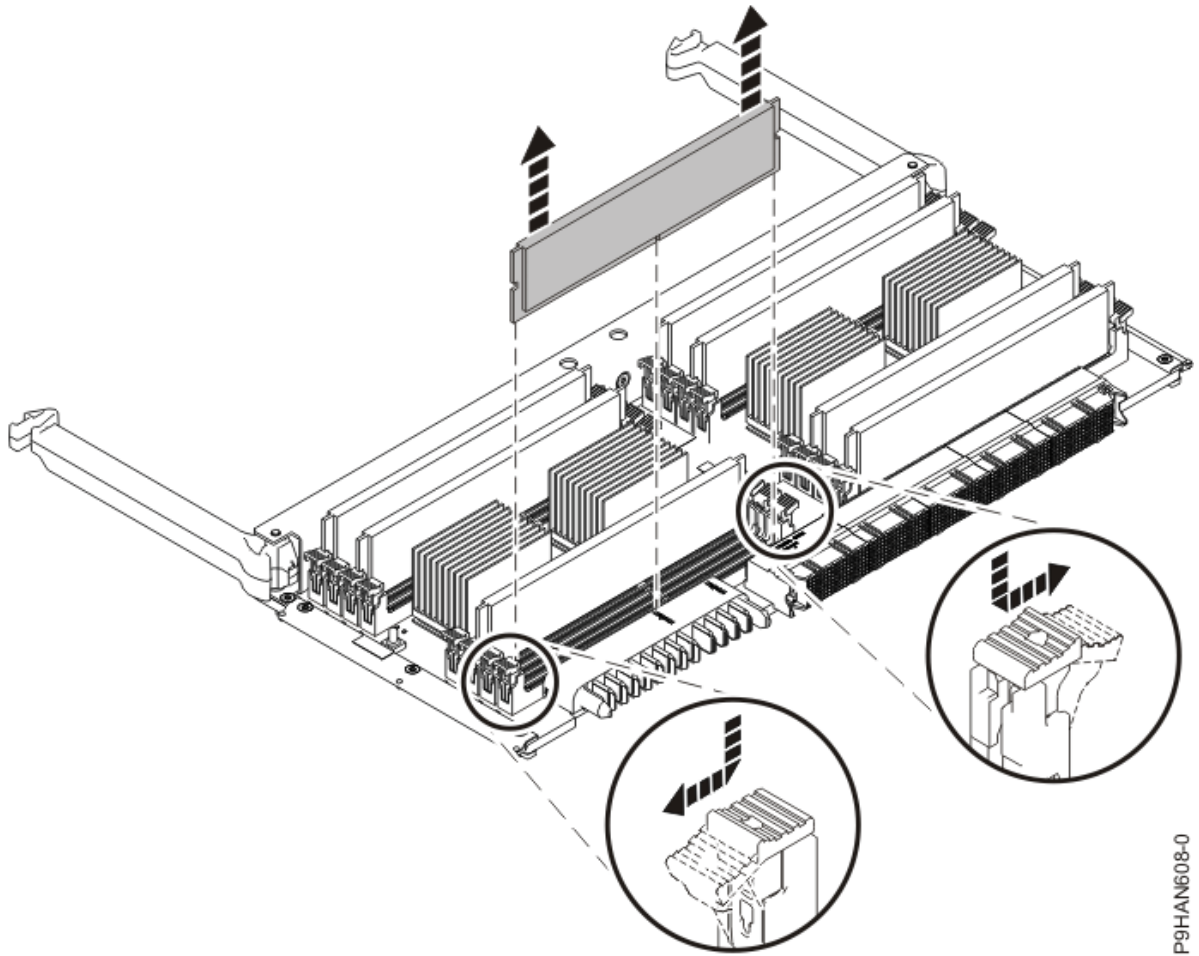


P9HAN603-0

図 45. メモリー・ライザーの取り外し

3. メモリー・モジュールをメモリー・ライザーから取り外します。

- a) 取り外すメモリー・モジュールの位置を記録します。
- b) メモリー・モジュールをそのコネクタからアンロックするには、両方のロックング・タブを同時に押してモジュールから外します。
 タブのレバーの動きで、メモリー・モジュールがコネクタから押し出されます。指でタブを開くのが難しい場合は、ボールペンの先端を使用するか、または鉛筆の消しゴムが付いている側を使用してください。レバーが同時に開かないと、メモリー・モジュールがまっすぐ上に持ち上がりません。
- c) メモリー・モジュールの端を持ち、システムから引き出します。
- d) メモリー・モジュールを ESD マットの上に置きます。
- e) 再取り付けするメモリー・ライザーにあるすべてのメモリー・モジュールについてステップ [63 ページの『3.a』](#) からステップ [63 ページの『3.d』](#) までを繰り返します。



P9HAN608-0

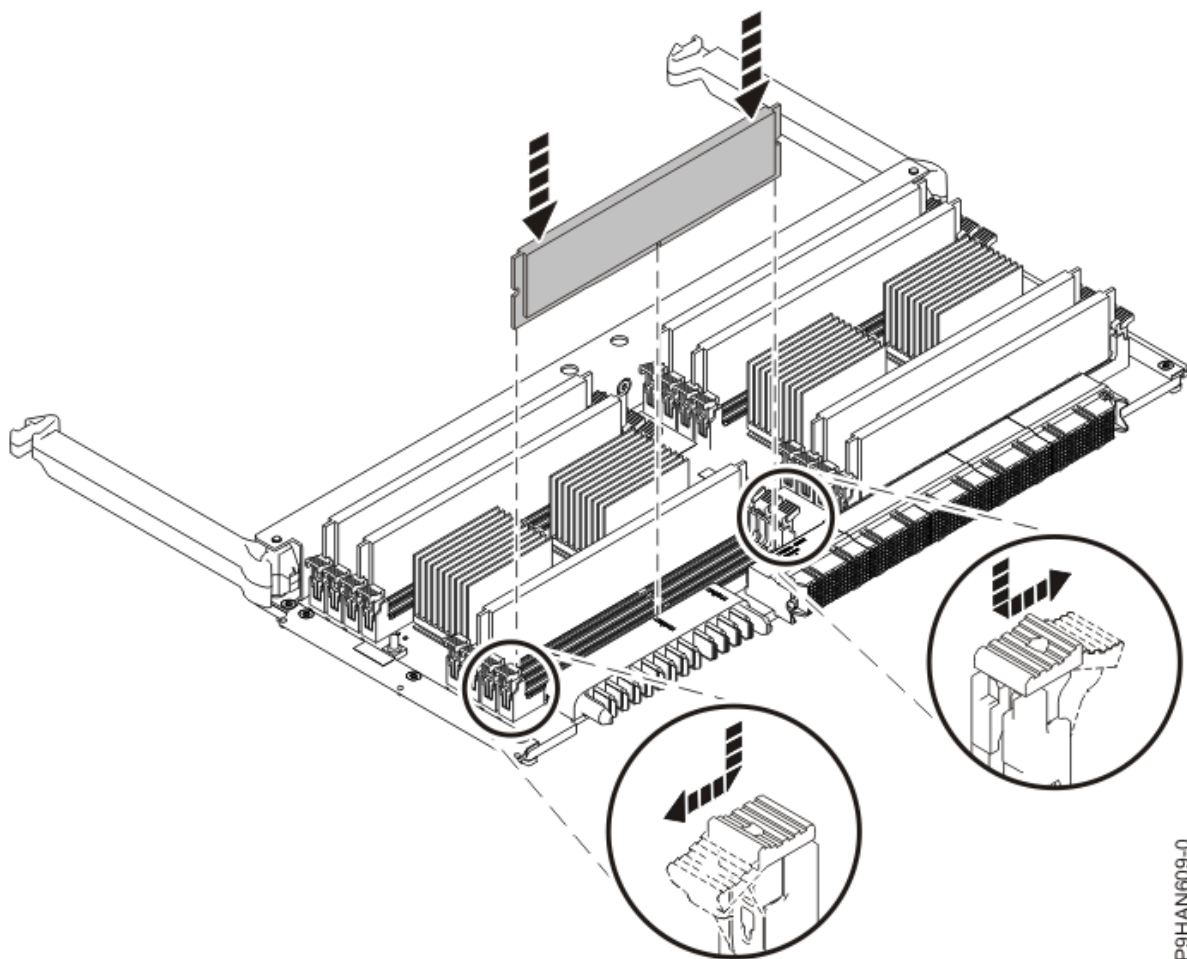
図 46. メモリー・モジュールの取り外し

9040-MR9 システムでのメモリー・ライザーの再取り付け

システム内のメモリー・ライザーを取り替えるには、以下の手順のステップを実行します。

手順

1. 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを着用していること、および ESD クリップのプラグが接地されているジャックに差し込まれているか、またはクリップが塗装されていない金属面に接続されていることを確認します。そうでない場合は、ここで行ってください。
2. メモリー・モジュールを新しいメモリー・ライザーに再取り付けします。
 - a) 記録してあるスロット情報を使用して、メモリー・モジュールを配置するスロット位置を判別します。
 - b) 新しいメモリー・モジュールの両端をしっかり持って、スロットと位置を合わせます。
メモリー・モジュールには、誤った取り付けを防ぐためにキー溝が付けられています。メモリー・モジュールの取り付けを試みる前に、メモリー・モジュール。コネクタ内のキー・タブの位置を書き留めます。
 - c) メモリー・モジュールのロックング・タブが開いていることを確認します。ロックング・タブが所定の位置にロックするまで、メモリー・モジュールをまっすぐ下にゆっくり押して、スロットにしっかり入れます。
 - d) 再取り付けするメモリー・ライザーにあるすべてのメモリー・モジュールについてステップ [64 ページの『2.a』](#) からステップ [64 ページの『2.c』](#) までを繰り返します。



P9HAN609-0

図 47. メモリー・モジュールの取り替え

3. メモリー・ライザーを挿入するには、以下のステップを実行します。

- a) リリース・ラッチ **(A)** が、90 度の角度まで完全に開いていることを確認します (下図を参照)。
- b) メモリー・ライザーをコネクタの位置に合わせます。
- c) メモリー・ライザーをしっかりとコネクタに押し込みます。
- d) リリース・ラッチを閉じた位置まで回転させ、リリース・ラッチを押し下げて、メモリー・ライザーがコネクタにしっかりと収まったことを確認します。

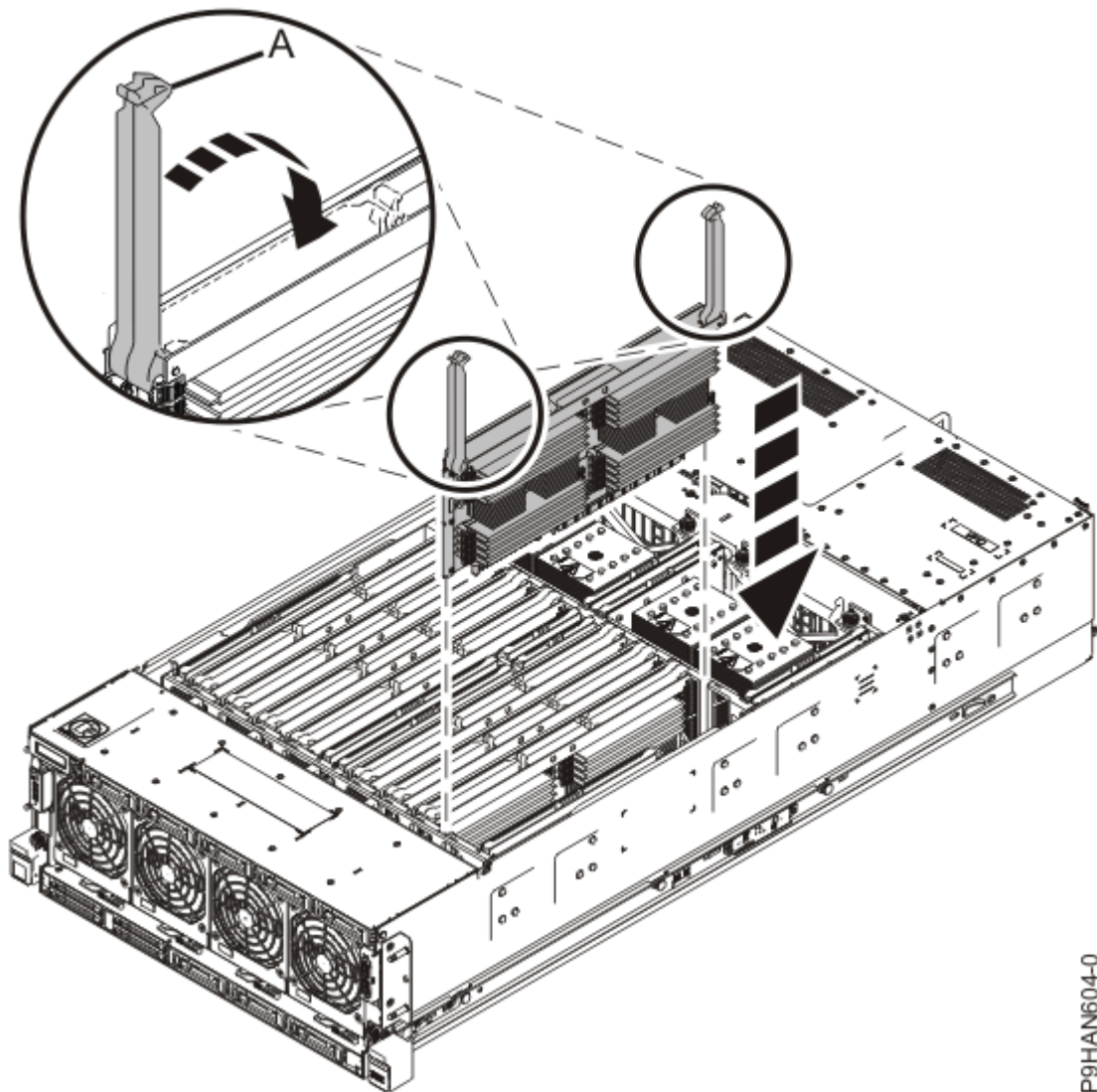


図 48. メモリー・ライザーの挿入

メモリー・ライザーの取り外しおよび再取り付け後の、操作のための 9040-MR9 システムの準備

メモリー・ライザー取り外しおよび取り替え後の操作のためにシステムを準備するには、以下の手順のステップを実行します。

手順

1. 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを着用していること、および ESD クリップのプラグが接地されているジャックに差し込まれているか、またはクリップが塗装されていない金属面に接続されていることを確認します。そうでない場合は、ここで行ってください。
2. 保守アクセス・カバーを再度取り付けます。
 - a) カバー (A) を下げてシステム装置に乗せます。カバーの両側にあるカバー位置合わせピン (C) を、シャーシの対応スロットに確実にはめます。
 - b) カバー (A) をスライドさせて、システム装置に取り付けます。つまみ (D) をシャーシの前面開口部に沿った網目の下に確実に押し込みます。
 - c) リリース・ラッチ (B) を、以下の図に示されている方向に押して閉じます。

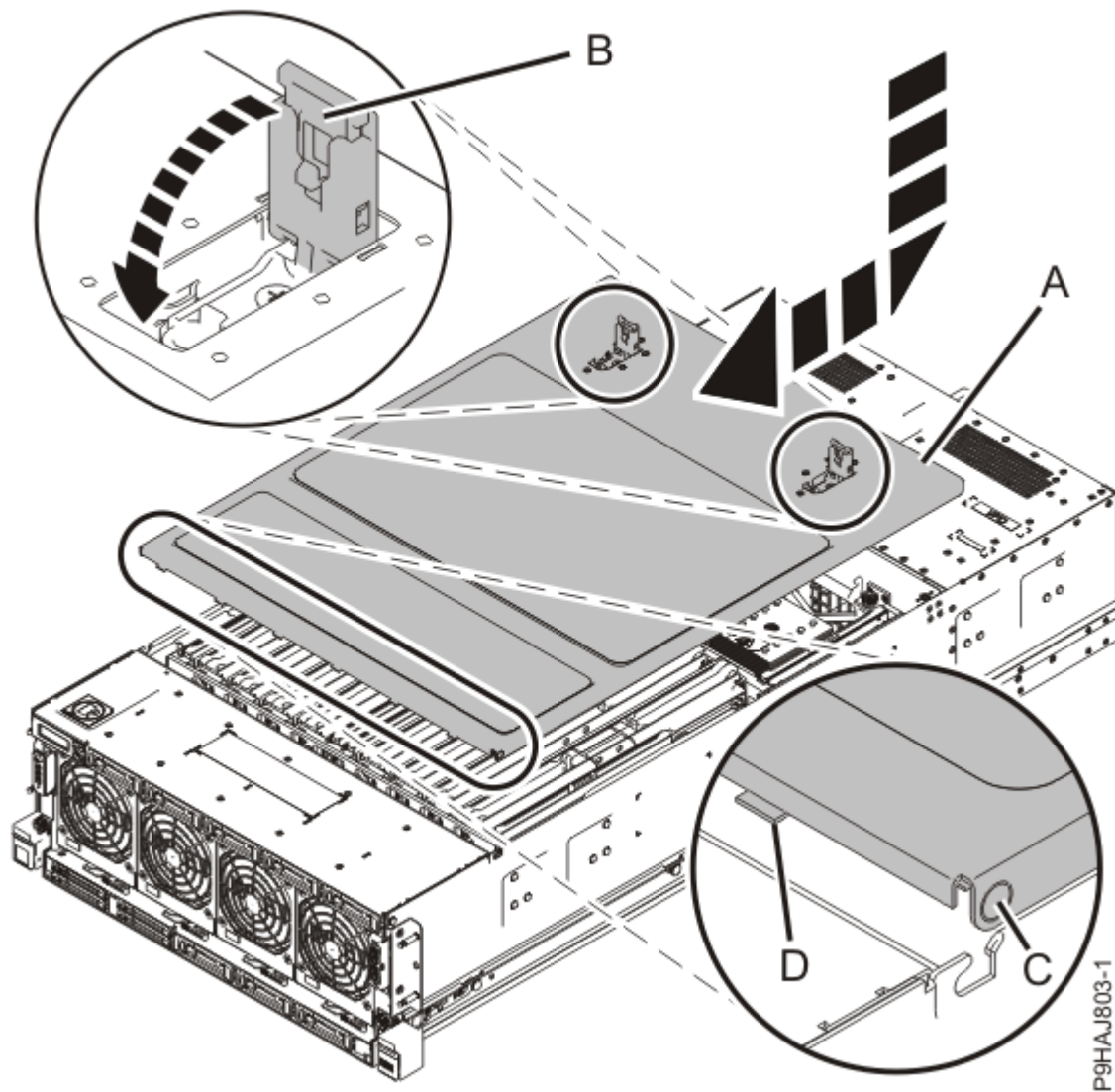


図 49. 保守アクセス・カバーの取り付け

3. 以下のステップを実行して、システムを操作位置に置きます。

- a. 青のレール安全ラッチ **(A)** を前方に押しアンロックします (下図を参照)。
- b. システムの両方のリリース・ラッチが所定の位置にロックされるまで、システム装置をラック内に押し戻します (下図を参照)。システムを押し込む際に、ケーブルが引っ掛かったり巻きついたりしないことを確認してください。

注: システム装置をゆっくりとスライドさせてラックに入れ、指がサイド・レールに引っ掛からないことを確認します。

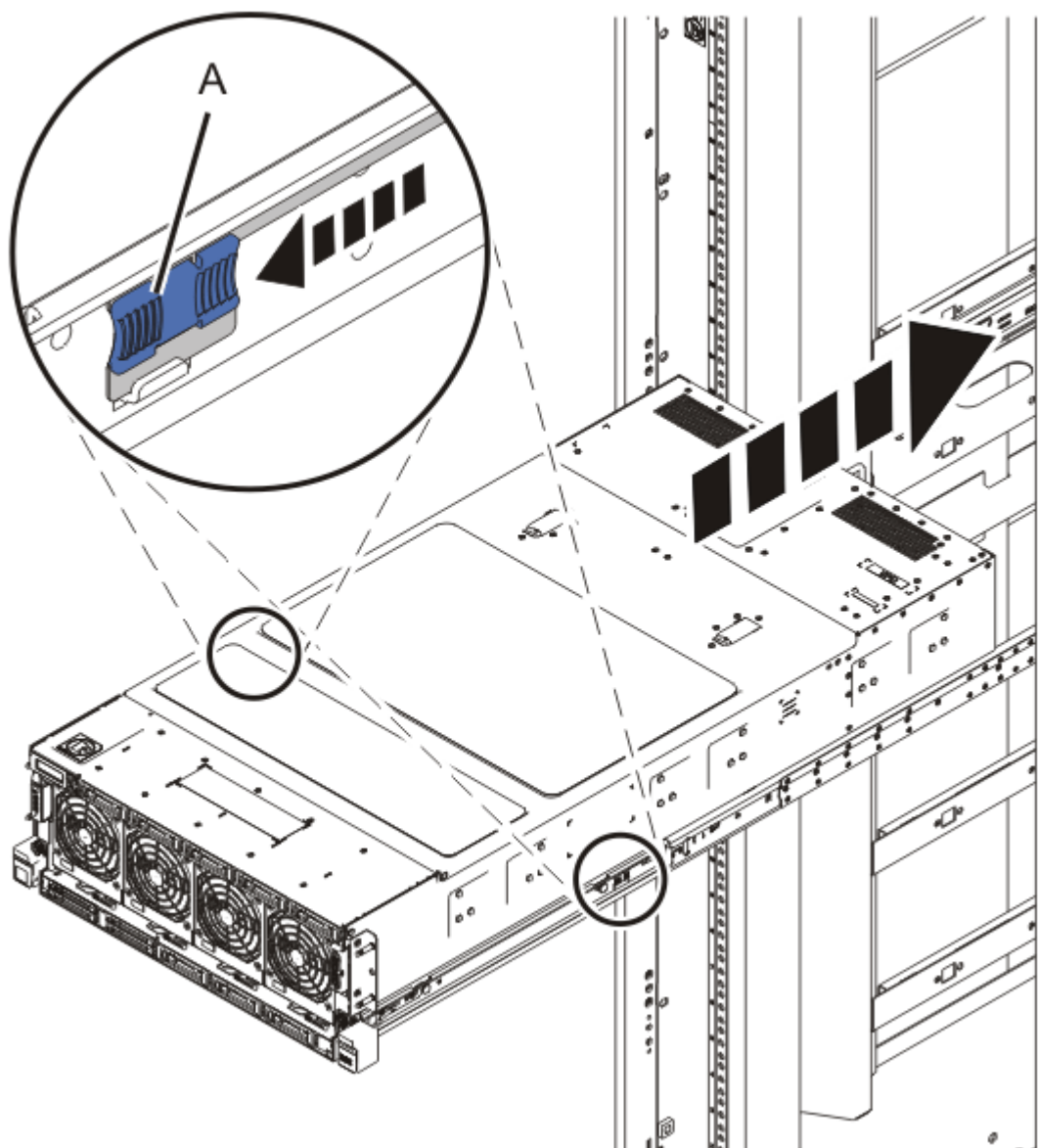
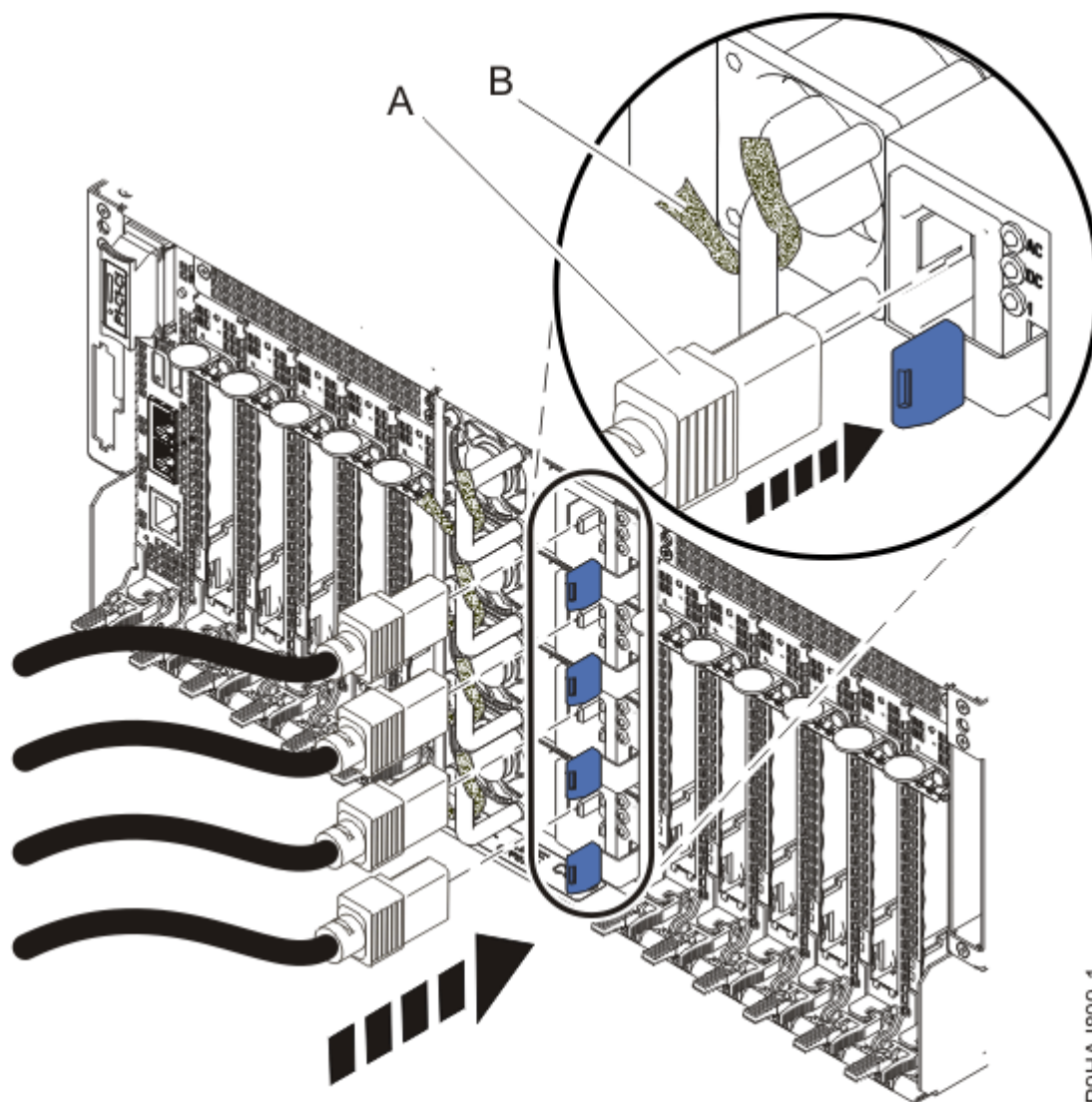


図 50. システムの操作位置への設置

4. ラベルを使用して電源コード (A) をシステム装置に再接続します (下図を参照)。
次の図に示すように、面ファスナー (B) を使用して、電源コードをシステムに固定します。



P9HAJ809-1

図 51. 電源コードの接続

5. ラベルを確認して、すべての外部ケーブルのプラグを PCIe アダプターに再度差し込みます。
6. システムを始動します。手順については、[システムの始動 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crstartsys.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crstartsys.htm) を参照してください。
7. 識別 LED をオフにします。手順については、[識別 LED の非活動化 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/p9haj_turn_off_identify_led.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/p9haj_turn_off_identify_led.htm) を参照してください。
8. 取り付け済み部品を検査します。
 - サービス・アクションのために部品を取り替えた場合は、取り付け済み部品を検査します。手順については、[修復の検証 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9ect/pxect_verifyrepair.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9ect/pxect_verifyrepair.htm) を参照してください。
 - 他の何らかの理由で部品を取り付けた場合は、取り付け済み部品を検査します。手順については、[取り付け済み部品の検査 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/pxhaj_hsmverify.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/pxhaj_hsmverify.htm) を参照してください。

9040-MR9 システムからのメモリー・ライザーの永続的な取り外し

IBM Power System E950 (9040-MR9) サーバーでのメモリー・ライザーの永続的な取り外しについて説明します。

このタスクについて

システムが ハードウェア管理コンソール (HMC) によって管理されている場合は、HMC を使用して、システム内の部品を修復します。手順については、[HMC を使用した部品の修復 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/p9haj_hmc_repair.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/p9haj_hmc_repair.htm) を参照してください。

システムが HMC によって管理されていない場合は、以下の手順のステップを実行して、メモリー・ライザーをシステムから取り外します。

注：このフィーチャーの取り外しまたは取り替えは、お客様が行う作業です。この作業は、お客様自身で行うこともできますが、サービス・プロバイダーに依頼することもできます。この作業に関して、サービス・プロバイダーがお客様に費用を請求させていただく場合があります。

メモリー・ライザーを永続的に取り外すための 9040-MR9 システムの準備

メモリー・ライザーを永続的に取り外すためにシステムを準備するには、以下の手順のステップを実行します。

始める前に

取り付けのために、メモリー・モジュールおよびメモリー・ライザーのスロットの差し込み順序を記録します。

ここでは、システムのメモリー・モジュールの規則について説明します。

- システムは、8 GB、16 GB、32 GB、64 GB、および 128 GB の DDR4 メモリー・モジュール をサポートします。
- システムには、メモリー・ライザー・カードが 8 枚あります。
- 各メモリー・ライザー・カードには DIMM が 8 個あります。
- 各システム・プロセッサに、メモリー・ライザー・カードが 1 枚必要があります。
- 未使用のメモリー・モジュール・コネクタには、メモリー・モジュール・フィラーが 1 つ必要です。
- 未使用のメモリー・ライザー位置には、メモリー・ライザー・フィラーが 1 つ必要です。
- 1 枚のメモリー・ライザー・カードは、最大 16 個の DIMM を持つことができます。
- 各システム・プロセッサは、メモリー・ライザー・カードを 2 枚持つことができます。
- 各メモリー・ライザーで、すべてのメモリー・モジュールのサイズとタイプが同じでなければなりません。
- メモリー・モジュール・コネクタの色は、黒色と白色です。最初の 8 個のメモリー・モジュールは、白色の DIMM コネクタに取り付ける必要があります。
- プロセッサのメモリー・ライザー・カードの容量が異なる場合は、最大のメモリー・ライザー・カードにシステム・プロセッサ CP0 を入れます。
- メモリー・ライザー・カードを追加する際には、以下の要件を考慮してください。
 - システム・プロセッサの最初のメモリー・ライザー・カードがすべていっぱいになったら、2 枚目のメモリー・ライザー・カードをシステム・プロセッサ CP0 に追加します。各システム・プロセッサの 2 枚目のメモリー・ライザー・カードは、最初のメモリー・ライザー・カードのメモリー・モジュール容量とメモリー・モジュール容量が異なっていてもかまいません。2 枚目のメモリー・ライザー・カードのメモリー・モジュールは、最初のメモリー・ライザー・カードと同じタイプとサイズのもを推奨します。
 - 2 枚目のメモリー・ライザー・カードをシステム・プロセッサ CP1 に追加し、次にシステム・プロセッサ CP2 に追加して、最後にシステム・プロセッサ CP3 に追加します。

手順

1. 作業を行う部品およびシステムを識別します。手順については、[部品の識別 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/sal.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/sal.htm) を参照してください。
エンクロージャの青の識別 LED を使用して、システムを見つけます。システムのシリアル番号が、サービスの対象となるシリアル番号と一致していることを確認します。
2. システムを停止します。手順については、[システムの停止 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustopsys.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustopsys.htm) を参照してください。
3. 電源コードのプラグをシステムから抜き、電源装置にラベルを付けてシステムから切り離します。

注:

- このシステムは、2つ以上の電源装置を装備している場合があります。取り外し手順および再取り付け手順でシステムの電源オフが必要な場合は、システムの電源がすべて完全に切断されていることを確認してください。
- 電源コード **(B)** は、面ファスナー **(A)** を使用してシステムに固定されています。電源コードを切り離した後でシステムを保守位置に置く場合は、必ずファスナーを外してください。

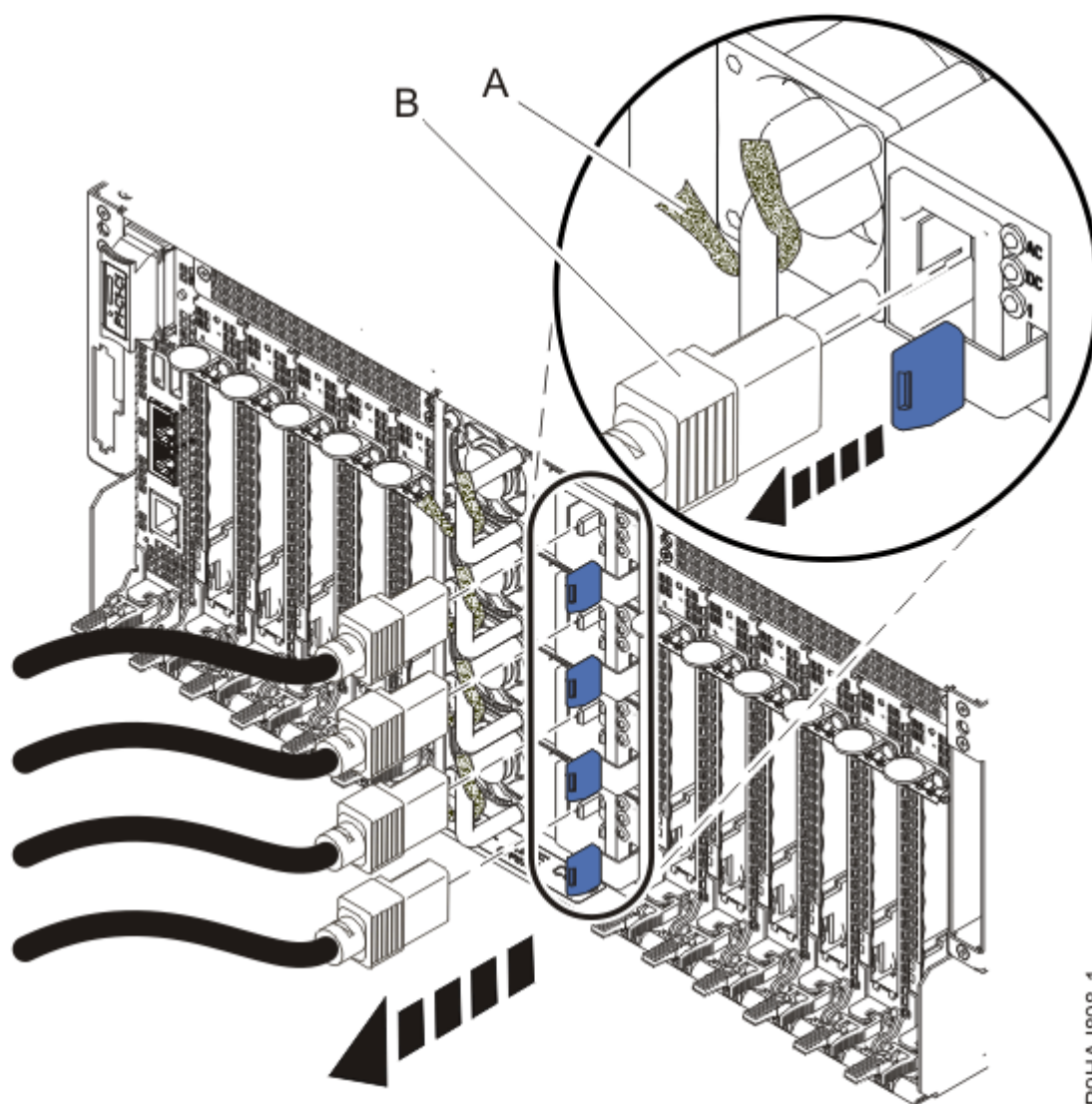
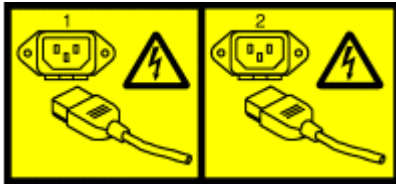


図 52. 電源コードの取り外し

(L003)



または



または

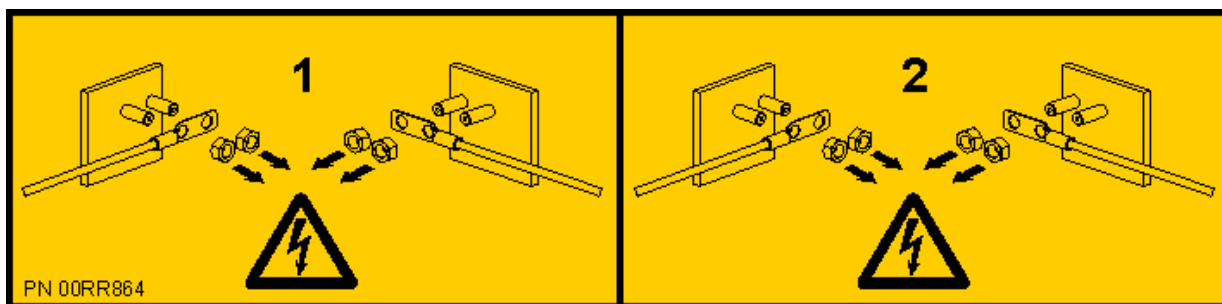


または



または





危険：複数の電源コード。この製品は複数の AC 電源コードや複数の DC 電源ケーブルを備えていることがあります。危険な電圧をすべて除去するために、すべての電源コードと電源ケーブルを切り離してください。(L003)

4. PCIe アダプターに接続されているすべての外部ケーブルにラベルを付けて切り離します。
5. 以下のステップを実行して、システムを保守位置に置きます。

ラック・スタビライザー・ブラケットがラックに取り付けられていない場合は、ドロワーまたはフィーチャーを引き出したり、取り付けたりしないでください。一度に複数のドロワーを引き出さないでください。一度に複数のドロワーを引き出すと、ラックが不安定になる可能性があります。



- a. 配送用ねじ **(A)** をまだ取り外していない場合は、プラスのねじ回しを使用して取り外します (下図を参照)。
- b. 次の図に示すように、サイド・ラッチ **(B)** を下方に押して、サイド・ラッチを解放します。
- c. 以下の図に示すように、システム **(C)** を引き出します。システムを引き出す際に、ケーブルが引っ掛かったり巻きついたりしないことを確認してください。

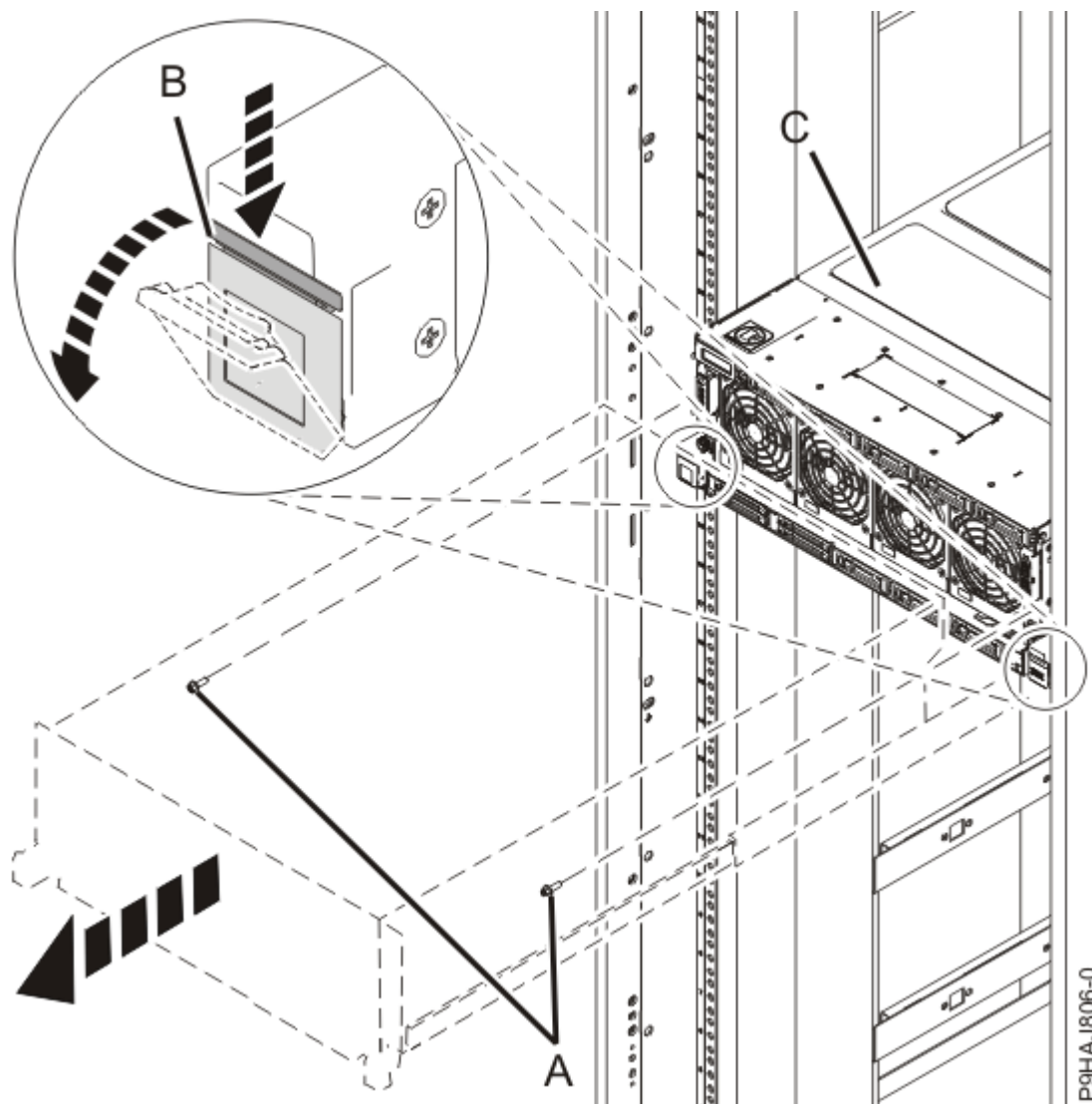


図 53. システムの保守位置への設置

6. 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを取り付けます。

ESD リスト・ストラップは、保守手順が完了するまで、および該当する場合は保守アクセス・カバーが交換されるまで、塗装されていない金属面に接続しておく必要があります。



重要：

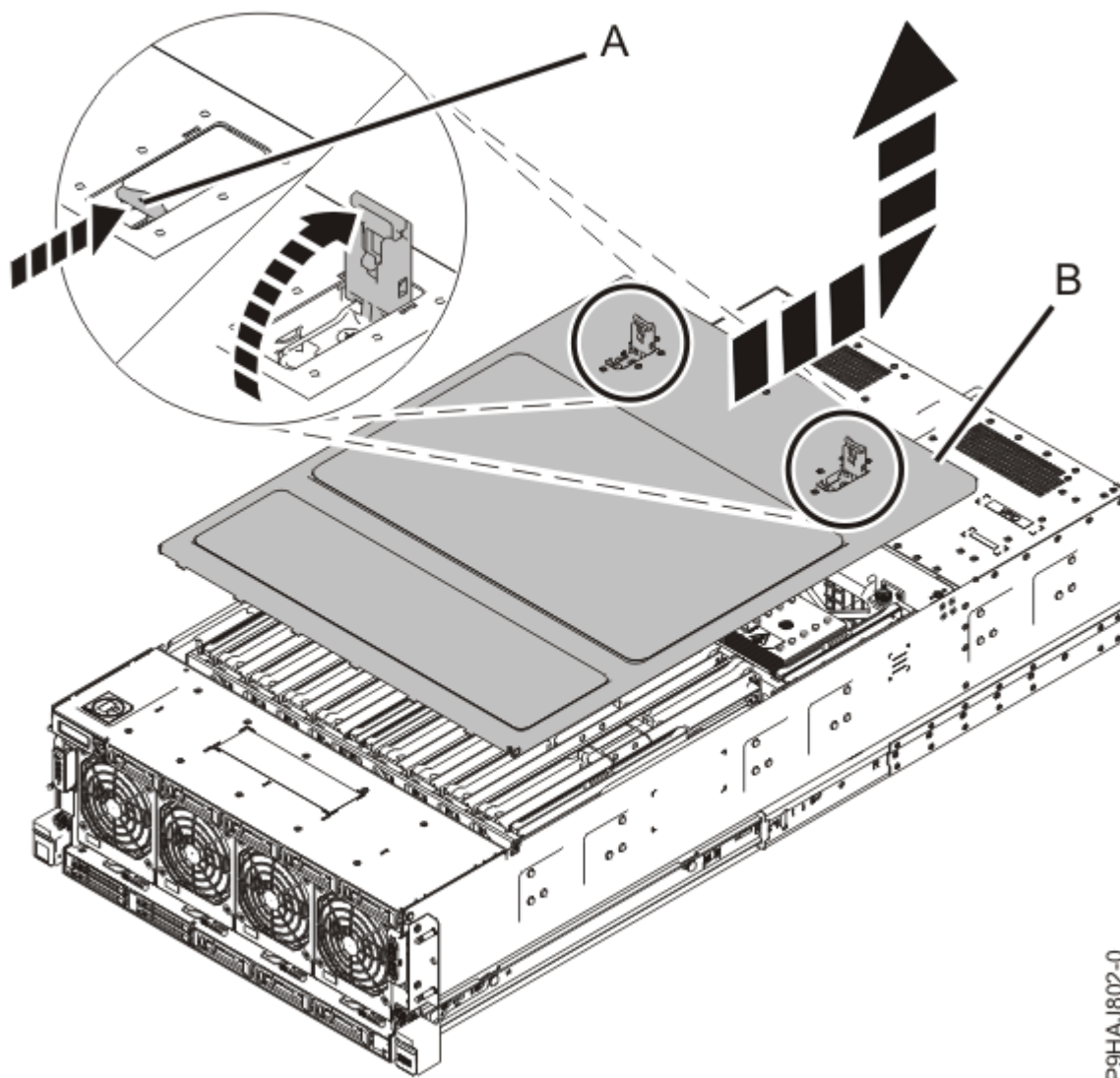
- 静電気の放電 (ESD) によるハードウェアの損傷を防ぐために、ESD リスト・ストラップを、ご使用のハードウェアの前面の ESD ジャック、背面 ESD ジャック、または塗装されていない金属面に接触させます。
- ESD リスト・ストラップ使用時は、電気機器のすべての安全手順に従います。ESD リスト・ストラップは静電気を制御するために使用するものです。これは、電気機器を使用または電気機器で作業を行う際に、感電するリスクを増大するものでも、低減するものでもありません。
- ESD リスト・ストラップがない場合は、製品を ESD パッケージから取り出して、ハードウェアの取り付けまたは取り替えを行う直前に、システムの塗装されていない金属面に少なくとも 5 秒以上触れてください。この保守プロセスのどの時点でも、システムから離れた場合は、保守プロセスを続行する前に、塗装されていない金属面に少なくとも 5 秒間触れることによって身体を再度放電することが重要です。

7. 保守アクセス・カバーを取り外します。



重要： 保守アクセス・カバーを取り付けずにシステムを 10 分を超えて稼働させると、システム電源がオンになり、システム・コンポーネントを損傷する可能性があります。

- a. リリース・ラッチ **(A)** を、図に示されている方向に押します。
- b. カバー **(B)** をスライドさせてシステム装置から外します (下図を参照)。保守アクセス・カバーの最前部が上部のフレーム棚を通り過ぎたら、カバーを持ち上げてシステム装置から外します。



P9HAJ802-0

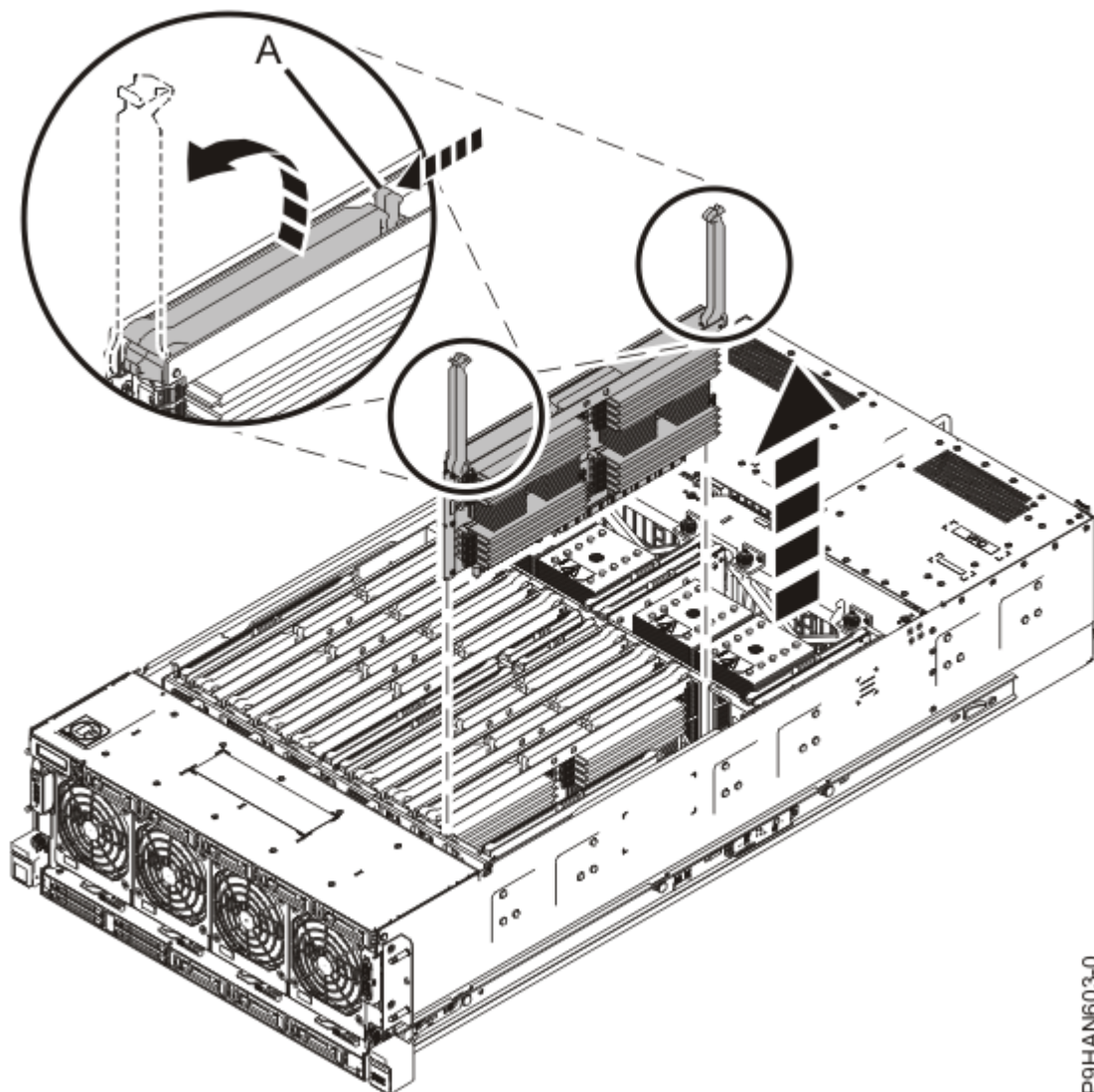
図 54. 保守アクセス・カバーの取り外し

9040-MR9 システムからのメモリー・ライザーの永続的な取り外し

メモリー・ライザーをシステムから永続的に取り外すには、以下の手順のステップを実行します。

手順

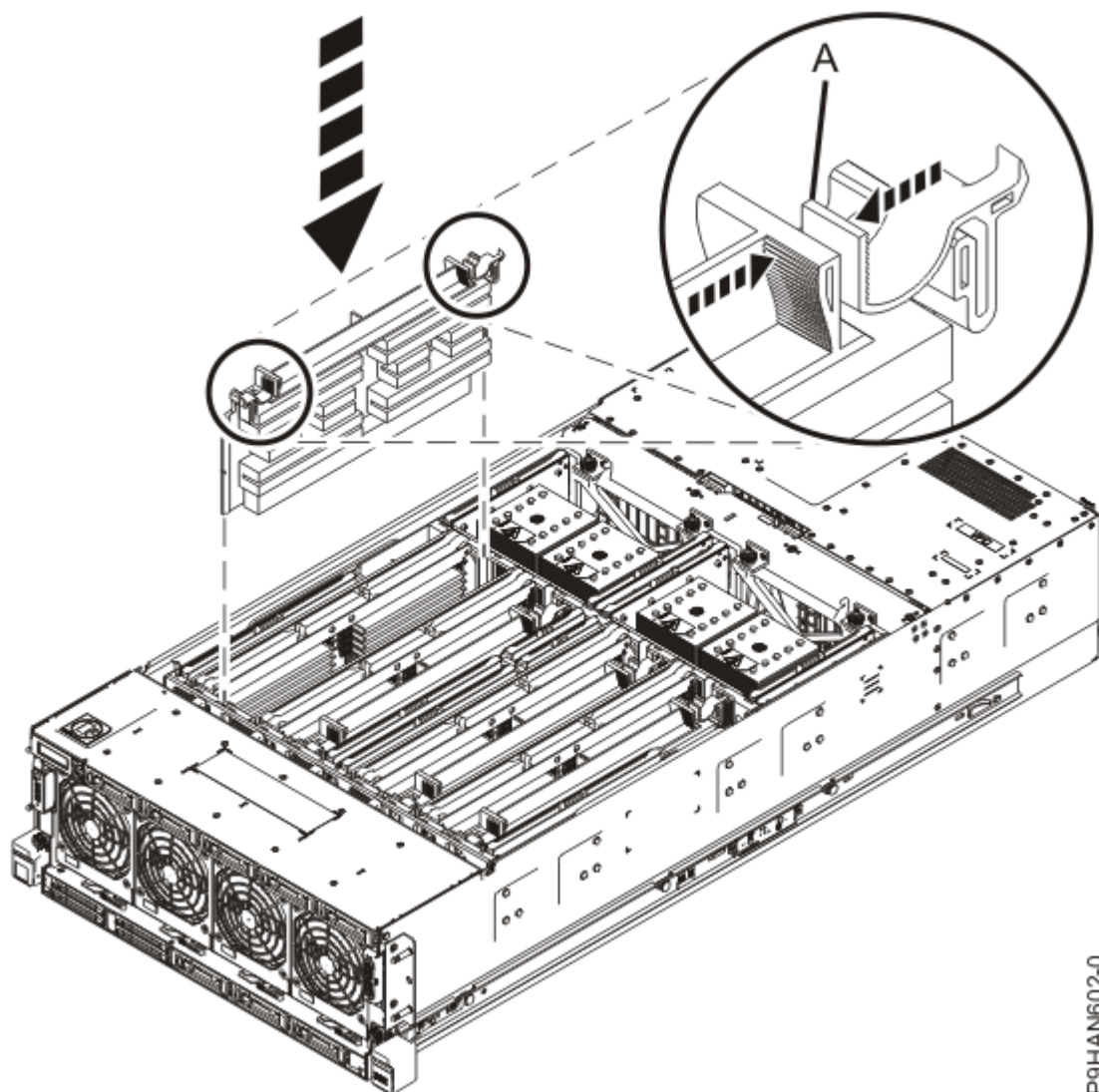
1. 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを着用していること、および ESD クリップのプラグが接地されているジャックに差し込まれているか、またはクリップが塗装されていない金属面に接続されていることを確認します。そうでない場合は、ここで行ってください。
2. メモリー・ライザーを取り外します。
 - a) メモリー・ライザーのリリース・ラッチ **(A)** を開きます (下図を参照)。ラッチを、まっすぐ 90 度の位置まで完全に開きます。
 - b) ラッチをしっかりとつかんで、メモリー・ライザーをスロットから引き出します。



P9HAN603-0

図 55. メモリー・ライザーの取り外し

3. 取り外した部品を再度使用する場合は、その部品を静電気の放電 (ESD) マット上に置きます。
4. 取り外すメモリー・ライザーごとに、メモリー・ライザー・フィラーをそのスロットに挿入します ([77 ページの図 56](#) を参照)。



P9HAN602-0

図 56. メモリー・ライザー・フィラーの挿入

5. 取り外すメモリー・ライザーごとに、ステップ [75 ページの『2』](#) からステップ [76 ページの『4』](#) を繰り返します。

メモリー・ライザーの永続的な取り外し後に操作を行うための 9040-MR9 システムの準備

メモリー・ライザーを永続的に取り外した後の操作のためにシステムを準備するには、以下の手順のステップを実行します。

手順

1. 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを着用していること、および ESD クリップのプラグが接地されているジャックに差し込まれているか、またはクリップが塗装されていない金属面に接続されていることを確認します。そうでない場合は、ここで行ってください。
2. 保守アクセス・カバーを再度取り付けます。
 - a) カバー **(A)** を下げてシステム装置に乗せます。カバーの両側にあるカバー位置合わせピン **(C)** を、シャーシの対応スロットに確実にはめます。
 - b) カバー **(A)** をスライドさせて、システム装置に取り付けます。つまみ **(D)** をシャーシの前面開口部に沿った網目の下に確実に押し込みます。
 - c) リリース・ラッチ **(B)** を、以下の図に示されている方向に押して閉じます。

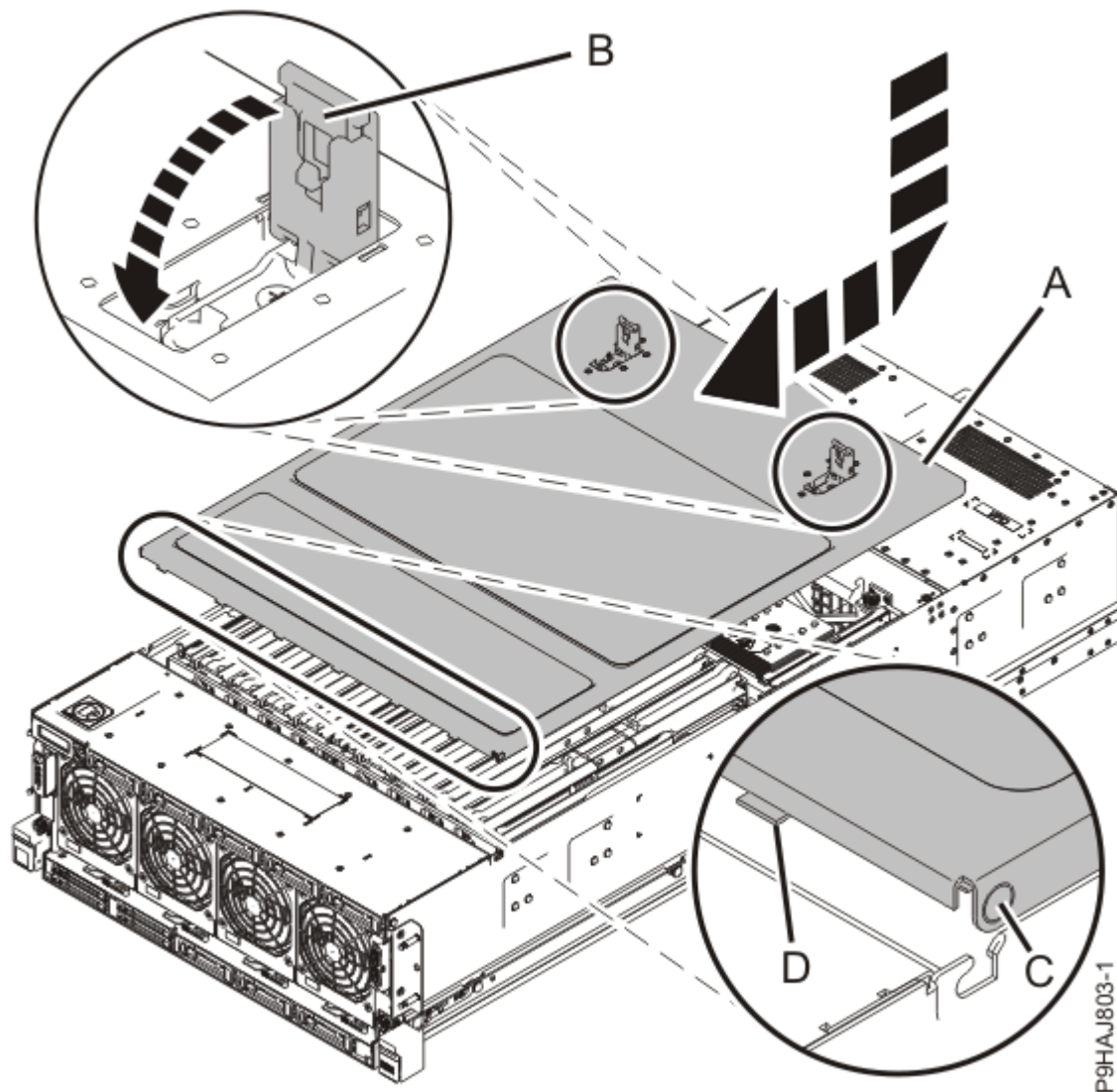


図 57. 保守アクセス・カバーの取り付け

3. 以下のステップを実行して、システムを操作位置に置きます。

- a. 青のレール安全ラッチ **(A)** を前方に押しアンロックします (下図を参照)。
- b. システムの両方のリリース・ラッチが所定の位置にロックされるまで、システム装置をラック内に押し戻します (下図を参照)。システムを押し込む際に、ケーブルが引っ掛かったり巻きついたりしないことを確認してください。

注: システム装置をゆっくりとスライドさせてラックに入れ、指がサイド・レールに引っ掛からないことを確認します。

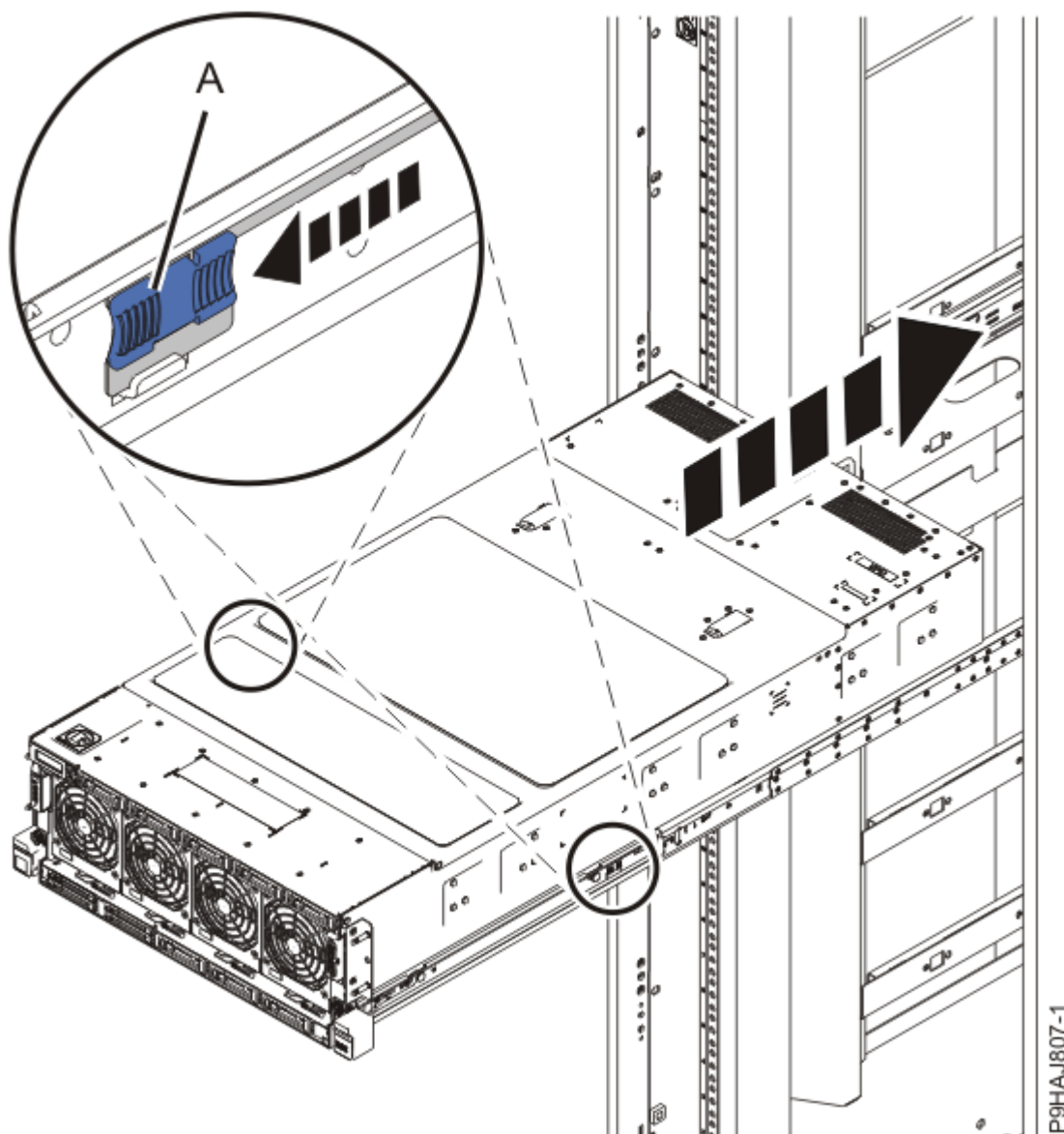
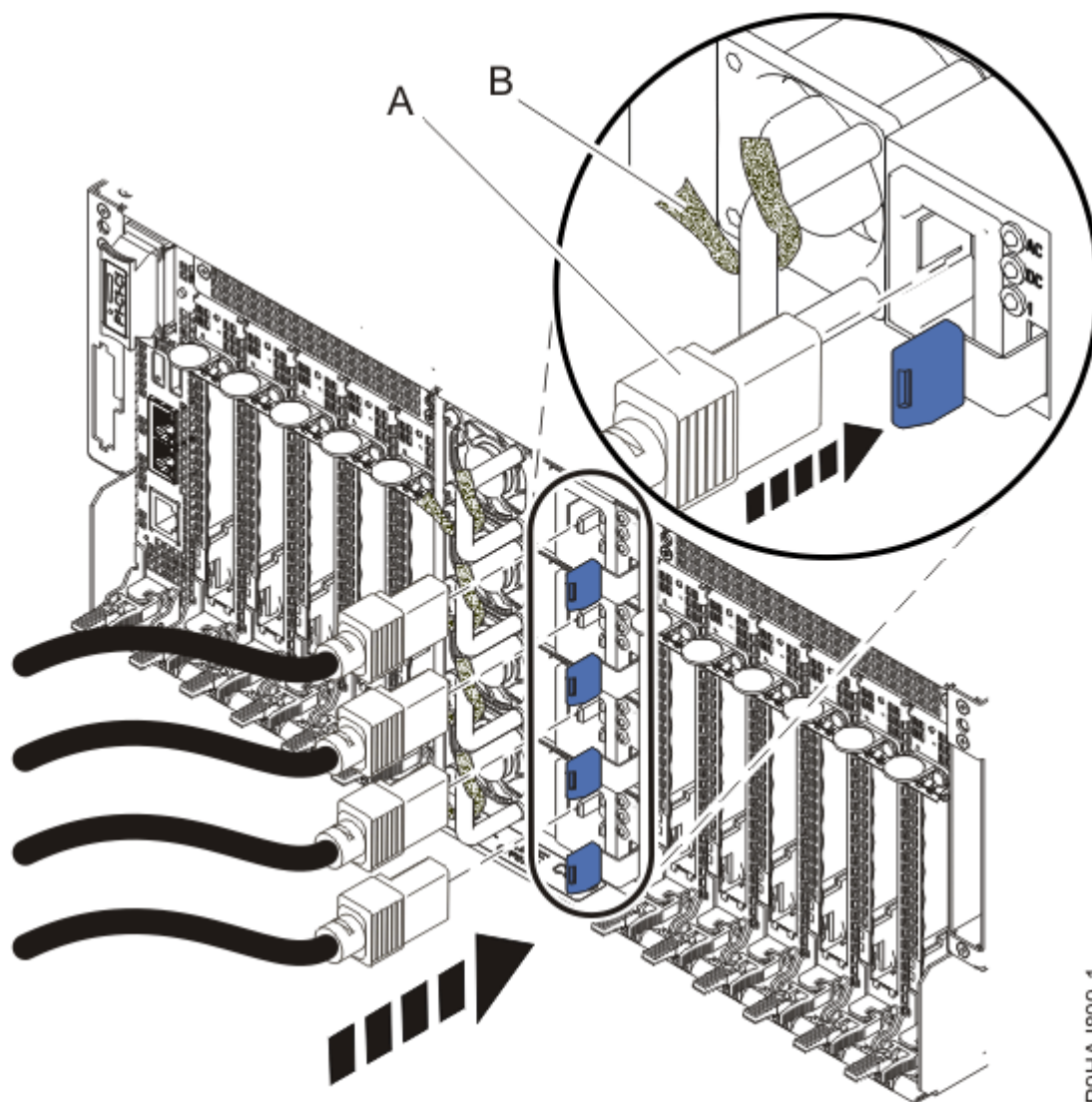


図 58. システムの操作位置への設置

4. ラベルを使用して電源コード **(A)** をシステム装置に再接続します (下図を参照)。
次の図に示すように、面ファスナー **(B)** を使用して、電源コードをシステムに固定します。



P9HAJ809-1

図 59. 電源コードの接続

5. ラベルを確認して、すべての外部ケーブルのプラグを PCIe アダプターに再度差し込みます。
6. システムを始動します。手順については、[システムの始動 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustartsys.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustartsys.htm) を参照してください。
7. 識別 LED をオフにします。手順については、[識別 LED の非活動化 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/p9haj_turn_off_identify_led.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/p9haj_turn_off_identify_led.htm) を参照してください。
8. 取り付け済み部品を検査します。
 - サービス・アクションのために部品を取り替えた場合は、取り付け済み部品を検査します。手順については、[修復の検証 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9ect/pxect_verifyrepair.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9ect/pxect_verifyrepair.htm) を参照してください。
 - 他の何らかの理由で部品を取り付けた場合は、取り付け済み部品を検査します。手順については、[取り付け済み部品の検査 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/pxhaj_hsmverify.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/pxhaj_hsmverify.htm) を参照してください。

特記事項

本書は米国が提供する製品およびサービスについて作成したものです。

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

〒 103-8510

東京都中央区日本橋箱崎町 19 番 21 号

日本アイ・ビー・エム株式会社

法務・知的財産

知的財産権ライセンス渉外

以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。IBM およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態を提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任は適用されないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。IBM は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

記載されている性能データとお客様事例は、例として示す目的でのみ提供されています。実際の結果は特定の構成や稼働条件によって異なります。

IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公に利用可能なソースから入手したものです。IBM は、それらの製品のテストは行っておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の要求については確認できません。IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それらの製品の供給者にお願いします。

IBM の将来の方向または意向に関する記述は、予告なしに変更または撤回される場合があります、単に目標を示しているものです。

表示されている IBM の価格は IBM が小売り価格として提示しているもので、現行価格であり、通知なしに変更されるものです。卸価格は、異なる場合があります。

本書はプランニング目的としてのみ記述されています。記述内容は製品が使用可能になる前に変更になる場合があります。

本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。より具体性を与えるために、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品などの名前が含まれている場合があります。これらの名称はすべて架空のものであり、類似する個人や企業が実在しているとしても、それは偶然にすぎません。

この情報をソフトコピーでご覧になっている場合は、写真やカラーの図表は表示されない場合があります。

本書に示されている図や仕様は、IBM の書面による許可を得ずにその一部または全部を複製してはなりません。

IBM は、示されている特定のマシンを対象として本書を作成しています。その他の使用および使用結果については、IBM は何ら保証責任を負いません。

IBM のコンピューター・システムには、破壊または損失したデータが検出されない危険性を減少するために設計されたメカニズムが含まれています。しかし、この危険性をゼロにすることはできません。不意の停電によるシステムの休止やシステム障害、電力の変動または停電、もしくはコンポーネント障害を経験するユーザーは、停電または障害が起きた時刻もしくはその近辺で行われたシステム操作とセーブまたは転送されたデータの正確性を検証する必要があります。さらに、ユーザーはそのような不安定で危機的な状況で操作されたデータを信頼する前に、独自のデータ検証手順を確立する必要があります。ユーザーはシステムおよび関連ソフトウェアに適用できる更新情報または修正がないか、定期的に IBM の Web サイトをチェックする必要があります。

通信規制の注記

This product may not be certified in your country for connection by any means whatsoever to interfaces of public telecommunications networks. Further certification may be required by law prior to making any such connection. Contact an IBM representative or reseller for any questions.

本製品は、電気通信事業者の通信回線との責任分界点への、直接的な接続を想定した認定取得作業を行っていません。そのような接続を行うには、電気通信事業者による事前検査等が必要となる場合があります。ご不明な点については、IBM 担当員または販売店にお問い合わせください。

IBM Power Systems サーバーのアクセシビリティ機能

アクセシビリティ機能は、運動障害または視覚障害など身体に障害を持つユーザーが情報技術コンテンツを快適に使用できるようにサポートします。

概説

IBM Power Systems サーバーには、次の主なアクセシビリティ機能が組み込まれています。

- キーボードのみによる操作
- スクリーン・リーダーを使用する操作

IBM Power Systems サーバーでは、最新の W3C 標準 [WAI-ARIA 1.0](http://www.w3.org/TR/wai-aria/) (www.w3.org/TR/wai-aria/) が [US Section 508](http://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/section-508-standards) (www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/section-508-standards) および [Web Content Accessibility Guidelines \(WCAG\) 2.0](http://www.w3.org/TR/WCAG20/) (www.w3.org/TR/WCAG20/) に準拠するように使用されています。アクセシビリティ機能を利用するためには、最新リリースのスクリーン・リーダーに加えて、IBM Power Systems サーバーでサポートされている最新の Web ブラウザーを使用してください。

IBM Knowledge Center に用意されている IBM Power Systems サーバーのオンライン製品資料は、アクセシビリティに対応しています。IBM Knowledge Center のアクセシビリティ機能は、[IBM Knowledge Center](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/help#accessibility) のヘルプの『アクセシビリティ』セクション (www.ibm.com/support/knowledgecenter/help#accessibility) で説明されています。

キーボード・ナビゲーション

この製品では、標準ナビゲーション・キーが使用されています。

インターフェース情報

IBM Power Systems サーバーのユーザー・インターフェースには、1 秒当たり 2 回から 55 回明滅するコンテンツはありません。

IBM Power Systems サーバーの Web ユーザー・インターフェースは、コンテンツの適切なレンダリング、および使用可能なエクスペリエンスの提供を、カスケード・スタイル・シートに依存しています。アプリケーションは、視覚障害者が、ハイコントラスト・モードを含め、システム表示形式の設定を使用するた

めに同等の仕組みを提供します。フォント・サイズの制御は、デバイスまたは Web ブラウザーの設定を使用して行うことができます。

IBM Power Systems サーバーの Web ユーザー・インターフェースには、アプリケーションの機能領域に迅速にナビゲートできる WAI-ARIA ナビゲーション・ランドマークが組み込まれています。

ベンダー・ソフトウェア

IBM Power Systems サーバーには、IBM の使用許諾契約書の適用外である特定のベンダー・ソフトウェアが組み込まれています。IBM では、それら製品のアクセシビリティ機能については、何ら保証責任を負いません。ベンダーの製品に関するアクセシビリティ情報については、該当のベンダーにお問い合わせください。

関連したアクセシビリティ情報

標準の IBM ヘルプ・デスクおよびサポートの各 Web サイトに加え、IBM では、聴覚障害を持つユーザーまたは聴覚機能が低下しているユーザーが販売サービスやサポート・サービスにアクセスするのに使用できる TTY 電話サービスを用意しています。

TTY サービス
800-IBM-3383 (800-426-3383)
(北アメリカ内)

アクセシビリティに対する IBM の取り組みについて詳しくは、[IBM アクセシビリティ \(www.ibm.com/able\)](http://www.ibm.com/able) を参照してください。

商標

IBM、IBM ロゴおよび ibm.com® は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corp. の商標です。他の製品名およびサービス名等は、それぞれ IBM または各社の商標である場合があります。現時点での IBM の商標リストについては、Web 上で「[Copyright and trademark information](#)」をご覧ください。

プライバシー・ポリシーに関する考慮事項

サービス・ソリューションとしてのソフトウェアも含めた IBM ソフトウェア製品（「ソフトウェア・オファリング」）では、製品の使用に関する情報の収集、エンド・ユーザーの使用感の向上、エンド・ユーザーとの対話またはその他の目的のために、Cookie をはじめさまざまなテクノロジーを使用することがあります。多くの場合、ソフトウェア・オファリングにより個人情報が収集されることはありません。IBM の「ソフトウェア・オファリング」の一部には、個人情報を収集できる機能を持つものがあります。ご使用の「ソフトウェア・オファリング」が、これらの Cookie およびそれに類するテクノロジーを通じてお客様による個人情報の収集を可能にする場合、以下の具体的事項を確認ください。

この「ソフトウェア・オファリング」は、Cookie もしくはその他のテクノロジーを使用して個人情報を収集することはありません。

この「ソフトウェア・オファリング」が Cookie およびさまざまなテクノロジーを使用してエンド・ユーザーから個人を特定できる情報を収集する機能を提供する場合、お客様は、このような情報を収集するにあたって適用される法律、ガイドライン等を遵守する必要があります。これには、エンドユーザーへの通知や同意の要求も含まれますがそれらには限られません。

このような目的での Cookie を含む様々なテクノロジーの使用の詳細については、『[IBM プライバシー・ステートメント](https://www.ibm.com/jp-ja/privacy)』（<https://www.ibm.com/jp-ja/privacy>）、およびセクション『クッキー、ウェブ・ビーコン、その他のテクノロジー』の『[IBM オンライン・プライバシー・ステートメント](https://www.ibm.com/jp-ja/privacy/details)』（<https://www.ibm.com/jp-ja/privacy/details>）を参照してください。

クラス A 表示

以下のクラス A 表示は、POWER9 プロセッサを搭載した IBM サーバーおよびそのフィーチャーに適用されます。ただし、フィーチャー情報で電磁適合性 (EMC) クラス B として指定されている場合は除きます。

モニターを装置に取り付ける場合は、モニターと一緒に提供された指定のモニター・ケーブルおよび電波障害抑制装置を使用してください。

Canada Notice

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

European Community and Morocco Notice

This product is in conformity with the protection requirements of Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. IBM cannot accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a non-recommended modification of the product, including the fitting of non-IBM option cards.

This product may cause interference if used in residential areas. Such use must be avoided unless the user takes special measures to reduce electromagnetic emissions to prevent interference to the reception of radio and television broadcasts.

Warning: This equipment is compliant with Class A of CISPR 32. In a residential environment this equipment may cause radio interference.

Germany Notice

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse A EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 / EN 55032 Klasse A ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

EN 55032 Klasse A Geräte müssen mit folgendem Warnhinweis versehen werden:

"Warnung: Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funk-Störungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen und dafür aufzukommen."

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC Richtlinie 2014/30/EU) für Geräte der Klasse A

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:
International Business Machines Corp.
New Orchard Road

Armonk, New York 10504
Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:
IBM Deutschland GmbH
Technical Relations Europe, Abteilung M456
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany
Tel: +49 (0) 800 225 5426
email: HalloIBM@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 / EN 55032 Klasse A.

一般社団法人 電子情報技術産業協会 (JEITA) の特記事項

(一社) 電子情報技術産業協会 高調波電流抑制対策実施
要領に基づく定格入力電力値: Knowledge Centerの各製品の
仕様ページ参照

この表示は、20 A/相以下の製品に適用されます。

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

この表示は、20 A/相 (単相) を超える製品に適用されます。

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器 (高調波発生機器) です。

- 回路分類 : 6 (単相、P F C回路付)
- 換算係数 : 0

この表示は、20 A/相 (3 相) を超える製品に適用されます。

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器 (高調波発生機器) です。

- 回路分類 : 5 (3 相、P F C回路付)
- 換算係数 : 0

一般財団法人 VCCI 協会 (VCCI) の特記事項

この装置は、クラスA 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

Korea Notice

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

People's Republic of China Notice

声 明
此为 A 级产品, 在生活环境中,
该产品可能会造成无线电干扰。
在这种情况下, 可能需要用户对其
干扰采取切实可行的措施。

Russia Notice

ВНИМАНИЕ! Настоящее изделие относится к классу A.
В жилых помещениях оно может создавать
радиопомехи, для снижения которых необходимы
дополнительные меры

Taiwan Notice

警告使用者：
此為甲類資訊技術設備，
於居住環境中使用時，可
能會造成射頻擾動，在此
種情況下，使用者會被要
求採取某些適當的對策。

IBM Taiwan Contact Information:

台灣IBM 產品服務聯絡方式：
台灣國際商業機器股份有限公司
台北市松仁路7號3樓
電話：0800-016-888

United States Federal Communications Commission (FCC) Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to meet FCC emission limits. Proper cables and connectors are available from IBM-authorized dealers. IBM is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended cables and connectors or

by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

International Business Machines Corporation

New Orchard Road

Armonk, NY 10504

Contact for FCC compliance information only: fccinfo@us.ibm.com

クラス B 表示

以下のクラス B 表示は、フィーチャー取り付け情報で電磁適合性 (EMC) クラス B として指定されているフィーチャーに適用されます。

モニターを装置に取り付ける場合は、モニターと一緒に提供された指定のモニター・ケーブルおよび電波障害抑制装置を使用してください。

Canada Notice

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

European Community and Morocco Notice

This product is in conformity with the protection requirements of Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. IBM cannot accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a non-recommended modification of the product, including the fitting of non-IBM option cards.

German Notice

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022/ EN 55032 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC Richtlinie 2014/30/EU) für Geräte der Klasse B

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:

International Business Machines Corp.

New Orchard Road

Armonk, New York 10504

Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:

IBM Deutschland GmbH

Technical Relations Europe, Abteilung M456

IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany

Tel: +49 (0) 800 225 5426

email: HalloIBM@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55032 Klasse B

一般社団法人 電子情報技術産業協会 (JEITA) の特記事項

(一社) 電子情報技術産業協会 高調波電流抑制対策実施
要領に基づく定格入力電力値: Knowledge Centerの各製品の
仕様ページ参照

この表示は、20 A/相以下の製品に適用されます。

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

この表示は、20 A/相 (単相) を超える製品に適用されます。

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器 (高調波発生機器) です。

- 回路分類 : 6 (単相、P F C回路付)
- 換算係数 : 0

この表示は、20 A/相 (3 相) を超える製品に適用されます。

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器 (高調波発生機器) です。

- 回路分類 : 5 (3 相、P F C回路付)
- 換算係数 : 0

一般財団法人 VCCI 協会 (VCCI) の特記事項

この装置は、クラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Taiwan Notice

台灣IBM 產品服務聯絡方式：
台灣國際商業機器股份有限公司
台北市松仁路7號3樓
電話：0800-016-888

United States Federal Communications Commission (FCC) Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an IBM-authorized dealer or service representative for help.

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to meet FCC emission limits. Proper cables and connectors are available from IBM-authorized dealers. IBM is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

International Business Machines Corporation
New Orchard Road
Armonk, New York 10504
Contact for FCC compliance information only: fccinfo@us.ibm.com

使用条件

これらの資料は、以下の条件に同意していただける場合に限りご使用いただけます。

適用可能性: これらの条件は、IBM Web サイトのすべてのご利用条件に追加されるものです。

個人使用: これらの資料は、すべての著作権表示その他の所有権表示をしていただくことを条件に、非商業的な個人による使用目的に限り複製することができます。ただし、IBM の明示的な承諾を得ずに、これらの資料またはその一部について、二次的著作物を作成したり、配布 (頒布、送信を含む) または表示 (上映を含む) することはできません。

商業的使用: これらの資料は、すべての著作権表示その他の所有権表示をしていただくことを条件に、お客様の企業内に限り、複製、配布、および表示することができます。ただし、IBM の明示的な承諾を得ずにこれらの資料の二次的著作物を作成したり、お客様の企業外で資料またはその一部を複製、配布、または表示したりすることはできません。

権利: ここで明示的に許可されているもの以外に、資料や資料内に含まれる情報、データ、ソフトウェア、またはその他の知的所有権に対するいかなる許可、ライセンス、または権利を明示的にも黙示的にも付与するものではありません。

資料の使用が IBM の利益を損なうと判断された場合や、上記の条件が適切に守られていないと判断された場合、IBM はいつでも自らの判断により、ここで与えた許可を撤回できるものとさせていただきます。

お客様がこの情報をダウンロード、輸出、または再輸出する際には、米国のすべての輸出入 関連法規を含む、すべての関連法規を遵守するものとします。

IBM は、これらの資料の内容についていかなる保証もしません。これらの資料は、特定物として現存するままの状態 で 提供され、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任なしで提供されます。

